

# Z77IA-E53 series

MS-7733 (v2.x) Mainboard

Asia version

G52-77331X3

## Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of **MICRO-STAR INTERNATIONAL**. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

## Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.

- MSI® is registered trademark of Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
- NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
- ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
- AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
- Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
- Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
- AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
- Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
- Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
- Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
- JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
- Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
- Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
- VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
- ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
- iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.

## Revision History

| Revision | Revision History | Date |
|---|---|---|
| V2.0 | First release for Asia version | 2012/ 07 |
| | | |

## Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user's manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and other information:

***http://www.msi.com/service/download***

Contact our technical staff at:

***http://support.msi.com***

## Safety Instructions

- Always read the safety instructions carefully.
- Keep this User's Manual for future reference.
- Keep this equipment away from humidity.
- Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
- The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.
- Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the equipment to the power inlet.
- Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place anything over the power cord.
- Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
- All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical shock.
- If any of the following situations arises, get the equipment checked by service personnel:
  - The power cord or plug is damaged.
  - Liquid has penetrated into the equipment.
  - The equipment has been exposed to moisture.
  - The equipment does not work well or you can not get it work according to User's Manual.
  - The equipment has been dropped and damaged.
  - The equipment has obvious sign of breakage.
- DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

## FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures listed below.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
MS-7733

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## CE Conformity

Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is in compliance with the essential safety requirements and other relevant provisions set out in the European Directive.

N1996

**Wireless Radio Use**

This device is restricted to indoor use when operating in the 2.412 to 2.462 GHz frequency band.

## Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive.

## FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

## Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Taiwan Wireless Statements

**無線設備警告聲明**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

工作頻率2.412GHz~2.462GHz該頻段限於室內使用。

警告使用者:這是甲類資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成無線電干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

## Japan VCCI Class B Statement

クラス B 情報技術装置

この装置は、情報技術装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置が家庭内でラジオやテレビジョン受信機に近接して使われると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

この製品は、周波数帯域 2.412GHz~2.484GHz で動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

## Korea Warning Statements

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음

## Battery Information



European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.



Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

廢電池請回收



California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

**CAUTION**: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

## Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

### ENGLISH



To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must remind you that...

Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

### DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in die Europäische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus zurückzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerätesammelstelle in Ihrer Nähe.

### FRANÇAIS

En tant qu'écologiste et afin de protéger l'environnement, MSI tient à rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

### РУССКИЙ

Компания MSI предпринимает активные действия по защите окружающей среды, поэтому напоминаем вам, что....

В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы. MSI обязуется соблюдать требования по приему продукции, проданной под маркой MSI на территории ЕС, в переработку по окончании срока службы. Вы можете вернуть эти изделия в специализированные пункты приема.

## ESPAÑOL

MSI como empresa comprometida con la protección del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como “eléctricos y equipos electrónicos” no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida. MSI estará comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en la Unión Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

## NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat….

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

## SRPSKI

Da bi zaštitili prirodnu sredinu, i kao preduzeće koje vodi računa o okolini i prirodnoj sredini, MSI mora da vas podesti da…

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod “elektronsku i električnu opremu” ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja. MSI će poštovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode možete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

## POLSKI

Aby chronić nasze środowisko naturalne oraz jako firma dbająca o ekologię, MSI przypomina, że...

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne “ nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia. MSI wypełni wymagania UE, przyjmując produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wycofywane z użycia. Produkty MSI będzie można zwracać w wyznaczonych punktach zbiorczych.

## TÜRKÇE

Çevreci özelliğiyle bilinen MSI dünyada çevreyi korumak için hatırlatır:

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır. Avrupa Birliği'ne satılan MSI markalı ürünlerin kullanım süreleri bittiğinde MSI ürünlerin geri alınması isteği ile işbirliği içerisinde olacaktır. Ürünlerinizi yerel toplama noktalarına bırakabilirsiniz.

## ČESKY

Záleží nám na ochraně životního prostředí - společnost MSI upozorňuje...

Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti. Společnost MSI splní požadavky na odebírání výrobků značky MSI, prodávaných v zemích EU, po skončení jejich životnosti. Tyto výrobky můžete odevzdat v místních sběrnách.

## MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, illetve környezetvédőként fellépve az MSI emlékezteti Önt, hogy ...

Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapcsolatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek esetében, azok élettartamának végén. Az ilyen termékeket a legközelebbi gyűjtőhelyre viheti.

## ITALIANO

Per proteggere l'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che….

In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguerà a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. È possibile portare i prodotti nel più vicino punto di raccolta

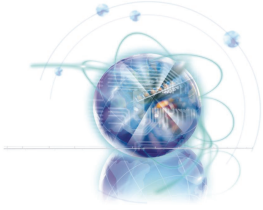
# CONTENTS

Copyright Notice ..... ii
Trademarks ..... ii
Revision History ..... ii
Technical Support ..... iii
Safety Instructions ..... iii
FCC-B Radio Frequency Interference Statement ..... iv
CE Conformity ..... iv
Radiation Exposure Statement ..... v
European Community Compliance Statement ..... v
FCC Bluetooth Wireless Compliance ..... v
Bluetooth Industry Canada Statement ..... v
Taiwan Wireless Statements ..... v
Japan VCCI Class B Statement ..... v
Korea Warning Statements ..... v
Battery Information ..... vi
Chemical Substances Information ..... vi
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement ..... vii
English ..... En-1
- Mainboard Specifications ..... En-2
- Connectors Quick Guide ..... En-4
- Back Panel Quick Guide ..... En-6
- CPU (Central Processing Unit) ..... En-8
- Mounting Screw Holes ..... En-12
- Power Supply ..... En-13
- Memory ..... En-14
- Expansion Slot ..... En-16
- Internal Connectors ..... En-17
- Jumper ..... En-24
- Drivers and Utilities ..... En-25
- BIOS Setup ..... En-26
- Install Windows XP Notes ..... En-38

한국어 ..... Kr-1
- 메인보드 사양 ..... Kr-2

빠른 부품 설명서 ..... Kr-4
후면 패널 ..... Kr-6
CPU (중앙 처리 장치) ..... Kr-8
장착 스크류 홀 ..... Kr-12
전원 공급 장치 ..... Kr-13
메모리 ..... Kr-14
확장 슬롯 ..... Kr-16
내장 커넥터 ..... Kr-17
점퍼 ..... Kr-24
드라이버 및 유틸리티 ..... Kr-25
BIOS 설정 ..... Kr-26
Windows XP 설치 정보 ..... Kr-38
**日本語 ..... Jp-1**
マザーボードの仕様 ..... Jp-2
コネクタークイックガイド ..... Jp-4
I/Oパネルクイックガイド ..... Jp-6
CPUに関する注意事項 ..... Jp-8
取付穴 ..... Jp-12
電源 ..... Jp-13
メモリ ..... Jp-14
拡張スロット ..... Jp-16
内部コネクター ..... Jp-17
ジャンパ ..... Jp-24
ドライバーとユーティリティ ..... Jp-25
BIOSの設定 ..... Jp-26
Windows XPのインストールの注意事項 ..... Jp-38
**繁體中文 ..... Tc-1**
主機板規格 ..... Tc-2
主機板接頭快速指南 ..... Tc-4
背板快速指南 ..... Tc-6
CPU (中央處理器) ..... Tc-8
裝機孔 ..... Tc-12
電源供應器 ..... Tc-13
記憶體 ..... Tc-14

擴充插槽 ..... Tc-16
內建接頭 ..... Tc-17
跳線 ..... Tc-24
驅動程式及工具 ..... Tc-25
BIOS 設定 ..... Tc-26
安裝 Windows XP 說明 ..... Tc-38
**简体中文 ..... Sc-1**
主板规格 ..... Sc-2
组件快速指南 ..... Sc-4
后置面板快速指南 ..... Sc-6
CPU (中央处理器) ..... Sc-8
螺丝孔 ..... Sc-12
电源适配器 ..... Sc-13
内存 ..... Sc-14
扩展插槽 ..... Sc-16
内部接口 ..... Sc-17
跳线 ..... Sc-24
驱动和实用程序 ..... Sc-25
进入设置 ..... Sc-26
安装 Windows XP 说明 ..... Sc-38



English

# Z77IA-E53 Series

# Mainboard Specifications

### Processor Support

- Support 3rd Generation Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® Processors for LGA 1155 socket

### Chipset

- Intel® Z77 chipset

### Memory Support

- 2x DDR3 DIMMs support for DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC), 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC, 22nm CPU required) MHz up to 16GB max
- Supports Dual-Channel mode

### Network

- Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Realtek® 8111E
- Supports Wi-Fi 802.11 b/g/n

### Bluetooth

- Supports Bluetooth 3.0+HS

### Audio

- Integrated HD audio codec by Realtek® ALC892
- 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec

### SATA

- 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® Z77
- 2x SATA 3Gb/s ports (SATA3~4) by Intel® Z77

### RAID

- SATA1~4 support Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10) by Intel® Z77

### USB 3.0

- 2x USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
- 1x USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77

### Connectors

■ Back panel
- 1x HDMI® port**, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @ 60 Hz
- 1x VGA port**, supporting a maximum resolution of 2048x1536 @ 75 Hz
- 1x LAN port
- 2x USB 3.0 ports
- 1x Clear CMOS button
- 1x Optical S/PDIF-out port
- 1x PS/2 keyboard/ mouse combo port
- 4x USB 2.0 ports
- 1x Wi-Fi antenna connector
- 1x eSATA port
- 3x audio ports

(**This mainboard supports dual-display function by two onboard graphics output ports).

■ On-Board
- 1x USB 2.0 connector
- 1x USB 3.0 connector
- 1x TPM Module connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector

### Slots

■ 1x PCIe 3.0 x16 slot
■ 1x Mini-PCIe / m-SATA slot

### Form Factor

■ Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

### Mounting Screw Holes

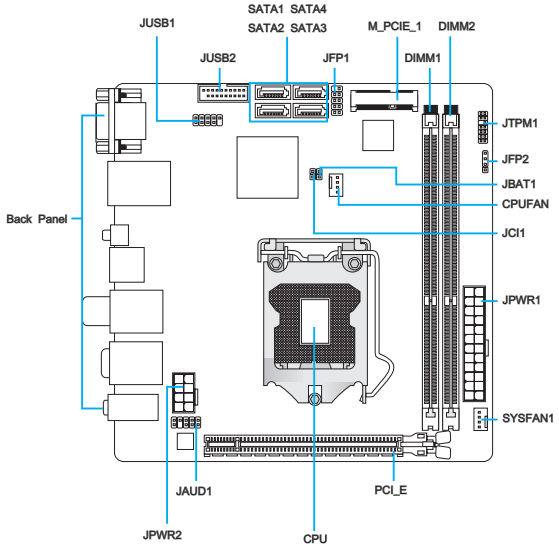
■ 4x mounting holes

For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support

For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search the product web page and find details on our web address http://www.msi.com/index.php

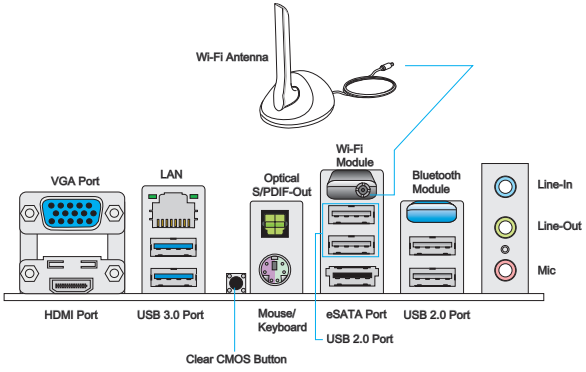
## Connectors Quick Guide



## Connectors Reference Guide


| Port Name | Port Type | Page |
|---|---|---|
| Back Panel | I/O Ports | En-6 |
| CPU | LGA1155 CPU Socket | En-9 |
| CPUFAN,SYSFAN1 | Fan Power Connectors | En-18 |
| DIMM1~2 | DDR3 Memory Slots | En-14 |
| JAUD1 | Front Panel Audio Connector | En-22 |
| JBAT1 | Clear CMOS Jumper | En-24 |
| JCI1 | Chassis Intrusion Connector | En-23 |
| JFP1, JFP2 | Front Panel Connectors | En-19 |
| JPWR1 | ATX 24-pin Power Connector | En-13 |
| JPWR2 | ATX 8-pin Power Connector | En-13 |
| JTPM1 | TPM Module Connector | En-22 |
| JUSB1 | USB 2.0 Expansion Connector | En-20 |
| JUSB2 | USB 3.0 Expansion Connector | En-21 |
| M_PCIE_1 | Mini PCIe Expansion Slot | En-16 |
| PCI_E | PCIe Expansion Slot | En-16 |
| SATA1~4 | SATA Connectors | En-17 |

## Back Panel Quick Guide




### ▸VGA Port

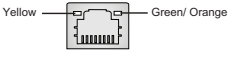
The DB15-pin female connector is provided for monitor.

### ▸HDMI Port

The High-Definition Multimedia Interface (HDMI) is an all-digital audio-video interface that is capable of transmitting uncompressed streams. HDMI supports all types of TV formats, including standard, enhanced, or high-definition video, plus multi-channel digital audio on a single cable.

### ▸LAN

The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).




| LED | Color | LED State | Condition |
|---|---|---|---|
| Left | Yellow | Off | LAN link is not established. |
| | | On(Steady) | LAN link is established. |
| | | On(flashing) | The computer is communicating with another computer on the network. |
| Right | Green | Off | 10 Mbits/sec data rate |
| | | On | 100 Mbits/sec data rate |
| | Orange | On | 1000 Mbits/sec data rate |

**▸Optical S/PDIF-Out**

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

**▸Mouse/Keyboard**

A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

**▸Clear CMOS Button**

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system configuration, press the button to clear the data.

**▸USB 2.0 Port**

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other USB 2.0-compatible devices.

**▸USB 3.0 Port**

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).



*In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is used, it must be USB 3.0 compliant.*

**▸Wi-Fi Antenna Connector**

Plug the Wi-Fi antenna cable that comes with the mainboard into the antenna connector on the Wi-Fi module.



- *Place the antenna at a clearer area and as close as possible to the access point,*
- *Don't place the antenna under the iron table or near electrical appliances.*
- *If the signal is weak, please adjust the antenna to the best location.*

**▸eSATA Port**

The eSATA (external SATA) port is for attaching the eSATA hard drive.

**▸Audio Ports**

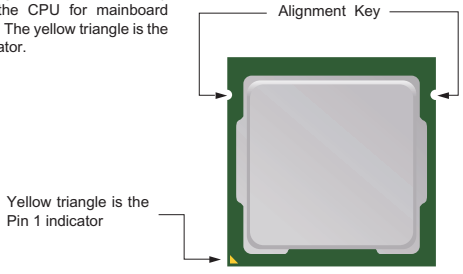
These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function of the connector.

- Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
- Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
- Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

# CPU (Central Processing Unit)

## Introduction to the LGA 1155 CPU

The surface of the LGA 1155 CPU has two alignment keys and a yellow triangle to assist in correctly lining up the CPU for mainboard placement. The yellow triangle is the Pin 1 indicator.




**Important**

***Overheating***

*Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to enhance heat dissipation.*

***Replacing the CPU***

*When replacing the CPU, always turn off the system's power supply and unplug the power supply's power cord to ensure the safety of the CPU.*

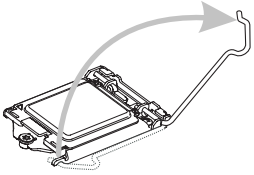
***Overclocking***

*This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock, please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifications.*

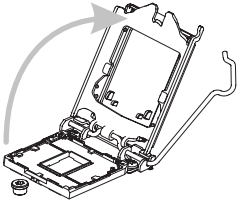
## CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both the CPU and the mainboard.

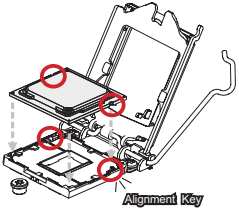
1. Unhook and lift the loading lever to the fully open position.



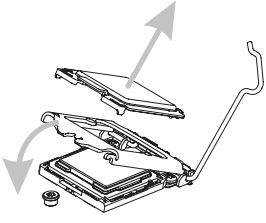
2. The loading plate should automatically lift up as the loading lever is pushed to the fully open position. **Do not touch any of the CPU socket pins.**



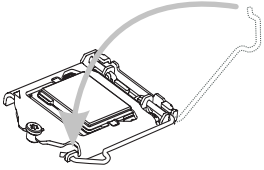
3. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.



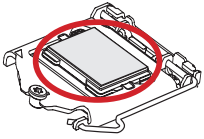

4. Close the loading plate and remove the plastic protective cap.



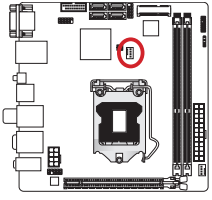
5. Inspect the CPU to check if it is properly seated in the socket. Press the loading lever down and lock it under the retention tab.



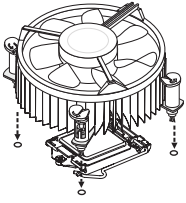
6. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.



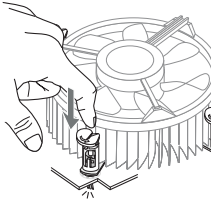
7. Locate the CPU fan connector on the mainboard.



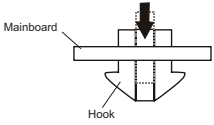
8. Place the heatsink on the mainboard with the fan's wires facing towards the fan connector and the hooks matching the holes on the mainboard.



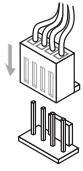
9. Push down on the heatsink until the four clips get wedged into the holes on the mainboard. Press the four hooks down to fasten the cooler. As each hook locks into position a click should be heard.



10. Inspect the mainboard to ensure that the clip-ends have been properly locked in place.




11. Finally, attach the CPU fan cable to the CPU fan connector on the mainboard.

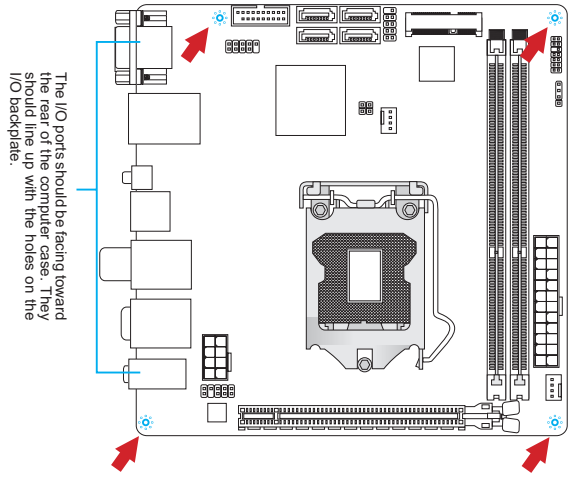


**Important**

- *Do not touch the CPU socket pins.*
- *Confirm that the CPU cooler has formed a tight seal with the CPU before booting your system.*
- *Whenever the CPU is not installed, always protect the CPU socket pins by covering the socket with the plastic cap.*
- *Please refer to the documentation in the CPU cooler package for more details about CPU cooler installation.*

## Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an I/O back plate that came with the computer case, please replace it with the I/O backplate that came with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting plate's mounting stands with the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown below. For more information, please refer to the manual that came with the computer case.



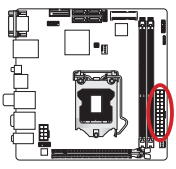

**Important**

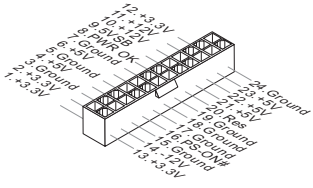
- *Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.*
- *To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.*
- *Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.*

## Power Supply

### JPWR1: ATX 24-pin Power Connector

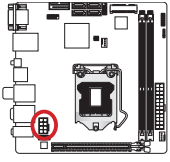
This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX 24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be hooked on the mainboard's power connector.

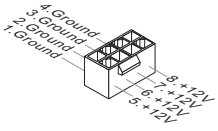





### JPWR2: ATX 8-pin Power Connector

This connector provides 12V power to the CPU.



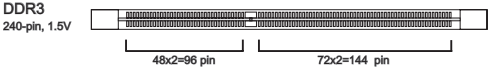



**Important**

*Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power supply to ensure stable operation of the mainboard.*

# Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report




## Dual-Channel mode Population Rule

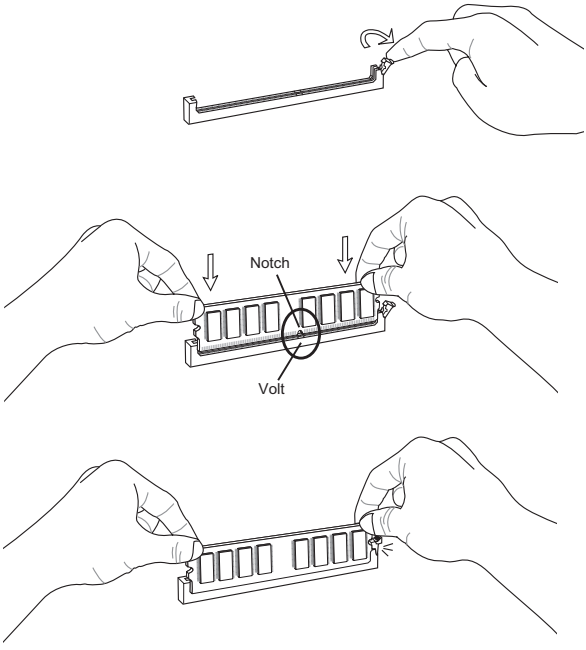
In Dual-Channel mode, the memory modules can transmit and receive data with two data bus channels simultaneously. Enabling Dual-Channel mode can enhance system performance. Please install two memory modules into both DIMM slots to enable the Dual-Channel mode.

**Important**

- *DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM slots.*
- *To ensure system stability, memory modules must be of the same type and density in Dual-Channel mode.*
- *Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 15+ GB of memory (not full 16 GB) when all DIMM slots have 8GB memory modules installed.*

## Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clip to the side. Vertically insert the memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.
2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clip at one side of the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seat and an audible click should be heard.
3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot's side clip.

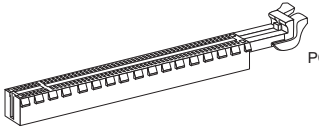


## Expansion Slot

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics or audio cards.

### PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

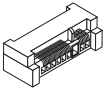
The PCIe slot supports the PCIe interface expansion card.



PCIe 3.0 x16 Slot

### Mini-PCIe/ m-SATA Slot

The slot is provided for mini PCIe or m-SATA interface card.



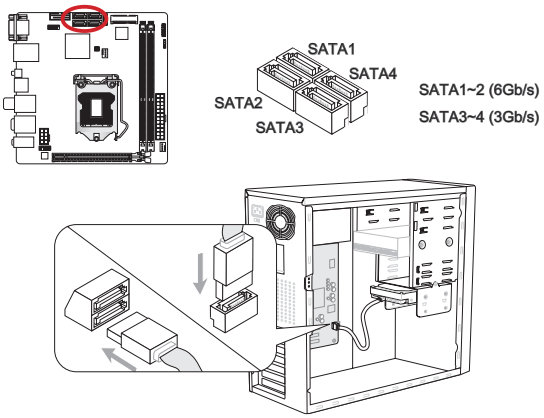
**Important**

*When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card's documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.*

## Internal Connectors

### SATA1~4: SATA Connector

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).



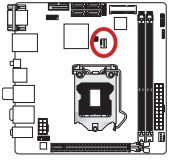

* The MB layout in this figure is for reference only.

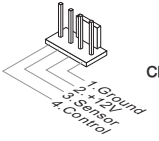
**Important**

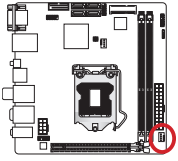
- *Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD / Blu-Ray). Please refer to the device's manual for further information.*
- *Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs, and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came with your computer case or your SATA device for further installation instructions.*
- *Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during transmission otherwise.*
- *SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space saving purposes.*

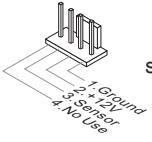
## CPUFAN,SYSFAN1: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.





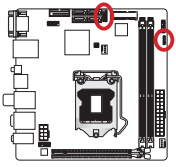


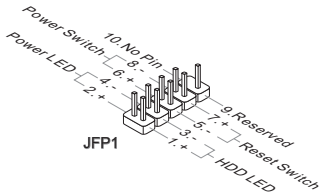

**Important**

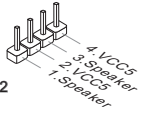
- *Please refer to your processor's official website or consult your vendor to find recommended CPU cooling fans.*
- *The CPUFAN connector supports Smart Fan Control with linear mode. The Control Center II utility can be installed to automatically control the fan speeds according to the CPU's temperature.*
- *If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters are available to connect a fan directly to a power supply.*
- *Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.*

## JFP1, JFP2: Front Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation. Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the mConnectors into the mainboard.





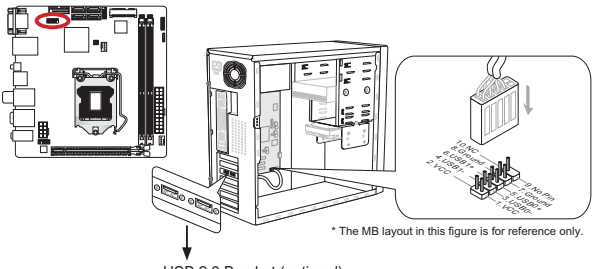




**Important**

- *On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to determine correct connector orientation and placement.*
- *The majority of the computer case's front panel connectors will primarily be plugged into JFP1.*

## JUSB1: USB 2.0 Expansion Connector

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.



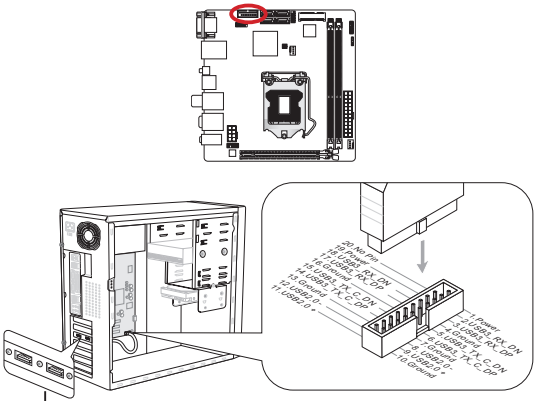

The JUSB1 **(red mark)** connector supports MSI's new SuperCharger technology which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB1 connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data transmission and synchronization over the JUSB1 connector will not function. To enable the JUSB1 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/ S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

**Important**

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.*
- *SuperCharger Technology is only available on select MSI mainboard models. Please refer to the MSI website to check if your mainboard has SuperCharger technology.*
- *For iPad, JUSB1 **(red mark)** can still charge iPad in S3, S4, S5 state.*
- *We recommend that don't disconnect the device when you charge it in S1 state.*

## JUSB2: USB 3.0 Expansion Connector

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).




* The MB layout in this figure is for reference only.

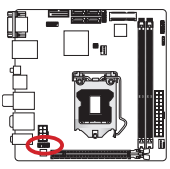
USB 3.0 Bracket (optional)

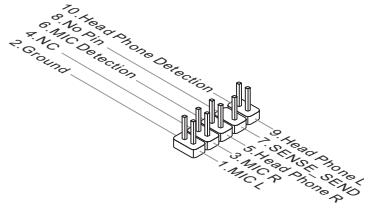
**Important**

- *Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible damage.*
- *To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an optional USB 3.0 compliant cable.*

## JAUD1: Front Panel Audio Connector

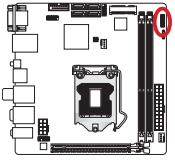
This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.



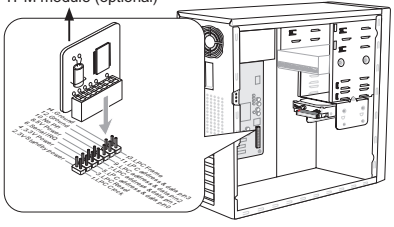



## JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM security platform manual for more details and usages.



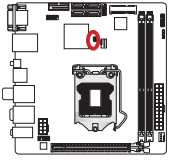
TPM module (optional)

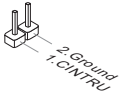


* The MB layout in this figure is for reference only.

## JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must enter the BIOS utility and clear the record.

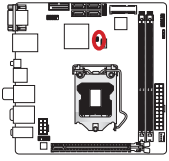




# Jumper

## JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.






Keep Data




Clear Data

**Important**

*You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will damage the mainboard.*

## Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the performance of the new computer you just built. MSI mainbaord comes with a Driver Disc. Drivers allow the computer to utilize your mainboard more efficiently and take advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

### Total Installer

Total Installer is very easy to use and does a great job of finding necessary drivers. Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically appear if autorun is enabled in OS.
2. Click Total Installer. A popup dialog will appear listing all necessary drivers.




Click here

3. Select all checkbox on driver listing dialog.
4. Click **Install** button.
5. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt you to restart.
6. Click **OK** button to finish.
7. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.

# BIOS Setup

CLICK BIOS II is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS II, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature, select the boot device priority and view system information such as the CPU name, DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users can browse the internet, check mail and live update your system.

## Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.




*The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous update for better system performance. Therefore, the description may be slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.*

## Overview

After entering CLICK BIOS II, the following screen is displayed.




**Important**

*The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.*

▸ **Temperature monitor**

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

▸ **System information**

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity and the BIOS version.

▸ **BIOS menu selection**

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

- **SETTINGS** - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot device.
- **OC** - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments. Increasing the frequency can get better performance, however high frequency and heat can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
- **ECO** - This menu is related to energy-saving settings.
- **BROWSER** - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
- **UTILITIES** - This menu contains utilities for backup and update.

- **SECURITY** - The security menu is used to keep unauthorized people from making any changes to the settings. You can use these security features to protect your system.

**▸Boot device priority bar**

You can move the device icons to change the boot priority.

**▸Boot menu**

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the device instantly.

**▸Mode selection**

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

**▸Menu display**

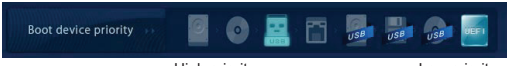
This area provides BIOS settings and information to be configured.

**▸Language**

This allows you to select the language of the BIOS setting.

## Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The lighted icons indicate that the devices are available.




High priority ⟶ Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.

## Sub-Menu

If you find a point symbol to the left of certain fields, that means a sub-menu can be launched for additional options. You can use the arrow keys or mouse to highlight the field and press <Enter> or double-click the left mouse button to enter the submenu.

If you want to return to the previous menu, just press <Esc> or click the right mouse button.

## General Help

The General Help screen lists the appropriate keys to use for navigation. You can call up this screen from any menu by simply pressing <F1>. Press <Esc> to exit the Help screen.

## Operation

CLICK BIOS II allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

| Hot key | Mouse | Description |
|---|---|---|
| <↑ ↓ →← > |  Move the cursor | Select Item |
| <Enter> |  Click/ Double-click the left button | Select Icon/ Field |
| <Esc> |  Click the right button | Jump to the Exit menu or return to the previous from a submenu |
| <+> | | Increase the numeric value or make changes |
| <-> | | Decrease the numeric value or make changes |
| <F1> | | General Help |
| <F4> | | CPU Specifications |
| <F5> | | Enter Memory-Z |
| <F6> | | Load optimized defaults |
| <F8> | | OC Profile Load From USB drive |
| <F9> | | OC Profile Save to USB drive |
| <F10> | | Save Change and Reset |
| <F12> | | Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive |

## OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.




**Important**

- *Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.*
- *Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or severely damage your hardware.*
- *If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy overclocking.*

**▸Current CPU/ DRAM Frequency**

These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

**▸CPU Base Frequency [10KHz]**

Allows you to set the CPU Base clock (in 10KHz increments). You may overclock the CPU by adjusting this value. Please note that overclocking behavior and stability is not guaranteed.

**▸Adjust CPU Ratio**

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor. This feature can only be changed if the processor supports this function.

**▸Adjusted CPU Frequency**

It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

**▸Adjust CPU Ratio in OS**

Enable this item to allow CPU ratio changes in the OS by using MSI Control Center.

▸ **Internal PLL Overvoltage**

This item is used to adjust the PLL voltage.

▸ **EIST**

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only appears with installed CPUs that support this technology.

▸ **Intel Turbo Boost**

Enables or disables Intel Turbo Boost which automatically boosts CPU performance above rated specifications (when applications requests the highest performance state of the processor).

▸ **Enhanced Turbo**

This feature was significantly enhanced on the CPU by allowing for speed to be increased to maximum frequency of Intel Turbo Boost for all CPU cores.

▸ **My OC Genie**

This item is used to select whether OC Genie parameters are customized by user. Setting to [Default] OC Genie will use default OC related parameters to overclock the system. Selecting [Customize] allows you to configure the following related “My OC Genie option” sub-menu manually for OC Genie.

▸ **My OC Genie option**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **My OC Genie GT Overclocking**

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics for OC Genie function.

▸ **My OC Genie GT Ratio**

This item allows you to specify the GT ratio for OC Genie function.

▸ **Adjusted My OC Genie GT Frequency**

It shows the iGPU frequency when OC Genie is started. Read-only.

▸ **DRAM Reference Clock**

This item allows you to specify the DRAM Reference Clock for CPU. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸ **DRAM Frequency**

This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

▸ **Adjusted DRAM Frequency**

It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

▸ **DRAM Timing Mode**

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect) EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM Configuration” sub-menu manually.

▸ **Advanced DRAM Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **Command Rate**

This setting controls the DRAM command rate.

▸ **tCL**

Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting a read command after receiving data.

▸ **tRCD**

Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS (column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

▸ **tRP**

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge. If insufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed in the system.

▸ **tRAS**

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to memory cell.

▸ **tRFC**

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory cell.

▸ **tWR**

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

▸ **tWTR**

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start of a column-read command; allows I/O gating to overdrive sense amplifies before read command starts.

▸ **tRRD**

Specifies the active-to-active delay of different banks.

▸ **tRTP**

Time interval between a read and a precharge command.

▸ **tFAW**

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

▸ **tWCL**

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

▸ **tCKE**

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

▸ **tRTL**

This item is used to set Round Trip Latency settings.

▸**Advanced Timing Configuration**

Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory timing for each channel.

▸**tRRDR**

Specifies the active-to-active delay of different ranks on the same DIMM.

▸**tRRDD**

Specifies the active-to-active delay of different DIMMs.

▸**tWWDR**

Specifies the write-to-write delay of different ranks on the same DIMM.

▸**tWWDD**

Specifies the write-to-write delay of different DIMMs.

▸**tRWDRDD**

Specifies the read-to-write delay of different ranks on the same/ different DIMM(s).

▸**tWRDRDD**

Specifies the write-to-read delay of different ranks on the same/ different DIMM(s).

▸**tRWSR**

Specifies the read-to-write delay of same rank.

▸**MRC Fast Boot**

This item is used to enable/disable MRC Fast Boot.

▸**GT OverClocking**

This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

▸**GT Ratio**

This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the integrated graphics to run at different frequency combinations.

▸**Adjusted GT Frequency**

It shows the iGPU frequency. Read-only.

▸**Spread Spectrum**

This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating clock generator pulses.




- *If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread Spectrum for EMI reduction.*
- *The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please consult your local EMI regulation.*
- *Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your overclocked processor to lock up.*

▸ **CPU Core OCP Expander**

This item is used to expand the limitation of CPU Over Current Protection. The higher expanding value indicates less CPU protection. So please adjust the CPU voltage carefully if needed.

▸ **CPU Core Engine Speed**

This item allows you to increase the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperture of MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET before you increase the value.

▸ **CPU Core Voltage/ CPU I/O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05**

These items are used to adjust the voltages.

▸ **Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage**

These items show current CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU voltages. Read-only.

▸ **Overclocking Profiles**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Give a name by typing in this item.

▸ **Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

▸ **Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**

Load/ Clear the stored profile settings from ROM.

▸ **OC Profile Save to USB**

Save the current overclocking settings to USB flash disk.

▸ **OC Profile Load from USB**

Load the stored settings from USB flash disk.

▸ **CPU Specifications**

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **CPU Technology Support**

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU technologies. Read only.

▸ **MEMORY-Z**

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **DIMM1~2 Memory SPD**

Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of installed memory.

▸ **CPU Features**

Press <Enter> to enter the sub-menu.

▸ **Active Processor Cores**

This item allows you to select the number of active processor cores.

▸ **Limit CPUID Maximum**

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

▸ **Execute Disable Bit**

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this enabled always.

▸ **Intel Virtualization Tech**

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See Intel’s official website for more information.

▸ **Intel VT-D Tech**

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information please refer to Intel’s official website.

▸ **Power Technology**

This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

▸ **C1E Support**

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors support Enhanced Halt state (C1E).

▸ **OverSpeed Protection**

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is recommended this feature is disabled.

▸ **Intel C-State**

C-state is a power management state that detects when the system is idle and lowers power consumption accordingly.

▸ **Package C State limit**

This field allows you to select a C-state mode.

▸ **Long duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

▸ **Long duration maintained (s)**

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.

▸ **Short duration power limit (W)**

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

▸ **Primary/ Secondary Plane Current limit (A)**

These fields allow you to adjust over current limit of CPU (primary plane)/ iGPU (secondary plane) for turbo ratio.

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**

These fields allow you to adjust the turbo power limit of CPU (primary plane)/ iGPU (secondary plane) for turbo boost.

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**

These fields show the 1/2/3/4 core ratio limit of CPU.

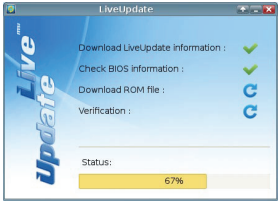
## Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be installed).




2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button .
4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the appropriate file.




5. Click the confirm button to update the BIOS.




**Important**

*Do not update the BIOS if your system is running fine.*

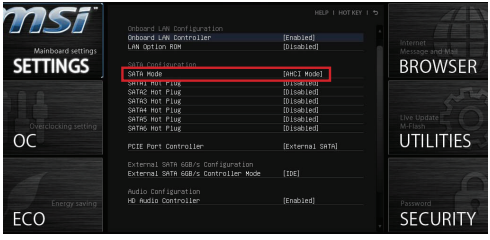
# Install Windows XP Notes

This section describes how to install Windows XP with IDE or AHCI mode.

## Installing Windows XP with IDE Mode

You will fail and encounter a blue screen while installing Windows XP, because it is not natively supported to be installed in the storage device with AHCI mode. If you still prefer to install Windows XP as the operating system, please change the BIOS item as below.

1. Refer to BIOS Setup chapter to access BIOS.
2. Go to SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode.




3. Set this item to IDE mode.
4. Go to SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot.
5. Install the Windows XP operating system.

## Installing Windows XP with AHCI Mode

If you prefer to install Windows XP as the operating system with AHCI mode, please prepare AHCI drivers for Windows XP in advanced.

### Creating a Intel AHCI Driver Disc

Please follow the instruction below to make an "Intel® AHCI Driver" for yourself.

- Insert the MSI DVD into the DVD-ROM drive.
- Click the "Browse CD" on the Setup screen.
- Copy all the contents from \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 to a formatted floppy diskette.
- The driver diskette is done.

**Important**

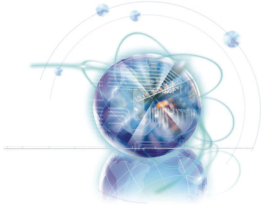
*You can download the driver from*

*http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip*

**Installing the Windows XP Operating System:**

Please follow the below steps:

1. Access BIOS, set SATA Mode to AHCI mode, save, exit and reboot.
2. Ensure the USB Floppy Disk Drive is connected to the computer.
3. Install Windows XP. When Windows Setup screen appears a message “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”, press “F6” key.
4. Insert the floppy disk containing the AHCI drivers into the floppy disk drive.
5. When the next screen appears, press the “S” key to specify an additional device.
6. From the provided list, select the Intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA Controller.
7. Follow the on-screen instructions to complete the installation.



한국어

# Z77IA-E53 시리즈

# 메인보드 사양

### 지원되는 프로세서

- LGA 1155 소켓을 사용한 3세대 Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® 프로세서를 지원합니다.

### 칩셋

- Intel® Z77 칩셋

### 메모리 지원

- DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC), 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC, 22nm CPU 요구) MHz 지원하는 2개의 DDR3 DIMMs 제공, 최대 16GB
- 듀얼 채널 모드 지원

### 네트워크

- Realtek® 8111E에 의해 LAN 10/100/1000 패스트 이더넷 지원
- Wi-Fi 802.11 b/g/n 지원

### 블루투스

- 블루투스 3.0+HS 지원

### 오디오

- HD 오디오 코덱 Realtek® ALC892 내장
- 잭 감지 기능 8 채널 오디오 지원
- Azalia 1.0 Spec 준수

### SATA

- Intel® Z77로 SATA 6Gb/s 2포트 지원 (SATA1~2)
- Intel® Z77로 SATA 3Gb/s 2포트 지원 (SATA3~4)

### RAID

- Intel® Z77에 의해 인텔® 고속 스토리지 기술 (Intel® Rapid Storage Technology)를 지원하는 SATA1~4 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

### USB 3.0

- Intel® Z77에 의해 USB 3.0 후면 IO 포트 2개 지원
- Intel® Z77에 의해 USB 3.0 온보드 커넥터 1개 지원

### 커넥터

■ 후면 패널
- HDMI® 포트 1개**, 최대 1920x1200 @ 60 Hz 해상도 지원
- VGA 포트 1개**, 최대 2048x1536 @ 75 Hz 해상도 지원
- LAN 포트 1개
- USB 3.0 포트 2개
- CMOS 클리어 버튼 1개
- 옵티컬 S/PDIF 출력 포트 1개
- PS/2 키보드/ 마우스 콤보 포트 1개
- USB 2.0 포트 4개
- Wi-Fi 안테나 커넥터 1개
- eSATA 포트 1개
- 오디오 포트 3개

(**이 메인보드는 두개의 온보드 그래픽 출력 포트로 듀얼 디스플레이 기능을 지원합니다.)

■ 온보드
- USB 2.0 커넥터 1개
- USB 3.0 커넥터 1개
- TPM 모듈 커넥터 1개
- 전면 패널 오디오 커넥터 1개
- 섀시 침입 커넥터 1개

### 슬롯

■ PCIe 3.0 x16 슬롯 1개
■ Mini-PCIe / m-SATA 슬롯 1개

### 폼 팩터

■ Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

### 장착 스크류 홀

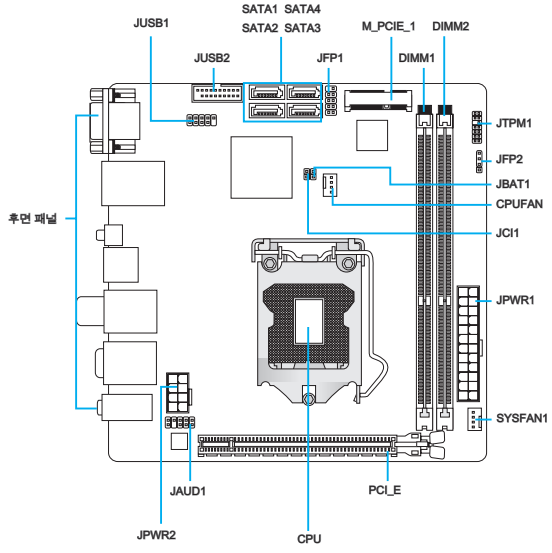
■ 장착 홀 4개

CPU에 대한 최신 정보는
http://www.msi.com/service/cpu-support를 참조하세요.

호환 가능한 부품에 대한 자세한 정보는
http://www.msi.com/service/test-report를 참조하세요.

부속품을 구매하시거나 부품 번호를 문의하시려면 웹페이지 http://www.msi.com/index.php를 방문하여 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

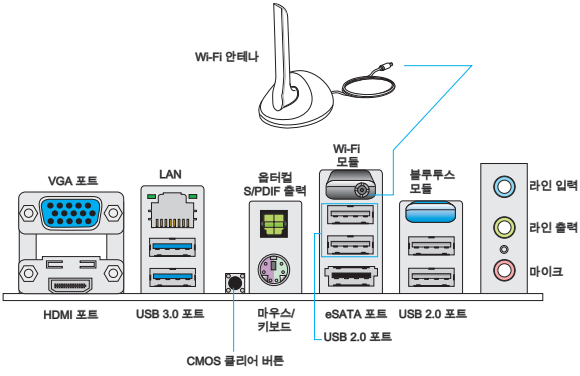
# 빠른 부품 설명서


JUSB1
SATA1 SATA4
SATA2 SATA3
M_PCIE_1
DIMM2
JUSB2
JFP1
DIMM1
JTPM1
JFP2
JBAT1
CPUFAN
후면 패널
JCI1
JPWR1
SYSFAN1
JAUD1
PCI_E
JPWR2
CPU

## 커넥터 참조 목록

| 포트 이름 | 포트 타입 | 페이지 |
|---|---|---|
| 후면 패널 | I/O 포트 | Kr-6 |
| CPU | LGA1155 CPU 소켓 | Kr-9 |
| CPUFAN,SYSFAN1 | 팬 전원 커넥터 | Kr-18 |
| DIMM1~2 | DDR3 메모리 슬롯 | Kr-14 |
| JAUD1 | 전면 패널 오디오 커넥터 | Kr-22 |
| JBAT1 | CMOS 클리어 점퍼 | Kr-24 |
| JCI1 | 섀시 침입 커넥터 | Kr-23 |
| JFP1, JFP2 | 전면 패널 커넥터 | Kr-19 |
| JPWR1 | ATX 24-핀 전원 커넥터 | Kr-13 |
| JPWR2 | ATX 8-핀 전원 커넥터 | Kr-13 |
| JTPM1 | TPM 모듈 커넥터 | Kr-22 |
| JUSB1 | USB 2.0 확장 커넥터 | Kr-20 |
| JUSB2 | USB 3.0 확장 커넥터 | Kr-21 |
| M_PCIE_1 | Mini PCIe 확장 슬롯 | Kr-16 |
| PCI_E | PCIe 확장 슬롯 | Kr-16 |
| SATA1~4 | SATA 커넥터 | Kr-17 |

## 후면 패널




**▸VGA 포트**

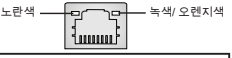
DB15핀 피메일 커넥터가 모니터용으로 제공됩니다.

**▸HDMI 포트**

HDMI는 압축되지 않은 스트림을 전송할 수 있는 디지털 오디오- 비디오 인터페이스입니다. HDMI는 단 하나의 케이블에서 표준, 고급 또는 고화질 비디오, 멀티 채널 디지털 오디오를 포함한 모든 TV 형식을 지원합니다.

**▸LAN**

표준 RJ-45 LAN 잭은 LAN(Local Area Network) 연결용입니다.




| LED | 칼라 | LED 상태 | 조건 |
|---|---|---|---|
| 왼쪽 | 노란색 | 꺼짐 | LAN이 올바르게 연결되지 않았습니다. |
| | | 켜짐(지속 상태 ) | LAN이 올바르게 연결되었습니다. |
| | | 켜짐(깜빡임) | 컴퓨터가 LAN으로 정상적인 통신중입니다. |
| 오른쪽 | 녹색 | 꺼짐 | 10 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다. |
| | | 켜짐 | 100 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다. |
| | 오렌지색 | 켜짐 | 1000 Mbits/sec 속도로 연결되었습니다. |

▸**옵티컬 S/PDIF 출력**

이 S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 커넥터는 광섬유 케이블을 통해 외부 스피커에 디지털 오디오를 전송하는데 사용됩니다.

▸**마우스/키보드**

PS/2® 마우스/키보드 조합 DIN 커넥터는 PS/2® 마우스/키보드용입니다.

▸**CMOS 클리어 버튼**

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅합니다. 시스템 구성을 지우려면, 버튼을 눌러 데이터를 지우세요.

▸**USB 2.0 포트**

USB 2.0 포트는 키보드,마우스 및 기타 USB 2.0 호환 가능한 장치와 같은 USB 2.0 장치를 연결하는데 사용됩니다.

▸**USB 3.0 포트**

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할 수 있습니다. 데이터 전송 속도 최대 5 Gbit/s 지원(superspeed)

**중요사항**

*USB 3.0 장치는 USB 3.0포트에 연결해야 합니다.USB 케이블이 USB 3.0 규격을 준수하는지 확인하시기 바랍니다.*

▸**Wi-Fi 안테나 커넥터**

메인보드와 함께 제공되는 Wi-Fi 안테나 케이블을 Wi-Fi 모듈의 안테나 커넥터에 연결하세요.

**중요사항**

- *안테나는 쉽게 보이는 곳에 설치하며 액세스 포인트와 가까울수록 좋습니다.*
- *안테나를 철제테이블 아래 또는 가전 부근에 설치하지 마세요.*
- *신호가 약할 경우, 안테나를 가장 적합한 위치로 조정하세요.*

▸**eSATA 포트**

eSATA (외장형 SATA)는 eSATA 하드 드라이브를 연결하는데 사용됩니다.

▸**오디오 포트**

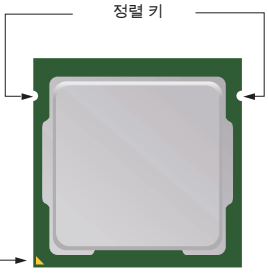
이 오디오 커넥터는 오디오 장치에 사용됩니다. 오디오 잭의 색상으로 오디오 효과를 쉽게 구별할수 있습니다.

- 파란색-라인 입력: 외부 오디오 출력 장치를 연결하는데 사용됩니다.
- 녹색-라인 출력: 스피커 또는 헤드폰에 사용되는 커넥터입니다.
- 핑크색-마이크: 마이크에 사용되는 커넥터입니다.

# CPU (중앙 처리 장치)

## LGA 1155 CPU 소개

메인보드에 CPU를 정확하게 배치하기 위하여 LGA 1155 CPU 윗쪽에 2개의 정렬 키와 하나의 노란색 삼각형이 있습니다. 노란색 삼각형은 1번 핀을 나타냅니다.




### *중요사항*

***과열***

*과열은 CPU와 메인보드를 심각하게 손상시킬수 있으니 CPU가 과열되지 않도록 쿨러 팬이 제대로 작동하고 있는지 항상 확인하세요. 열이 잘 발산되도록 CPU와 방열판사이에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프) 를 고르게 발라주세요.*

***CPU 교체***

*CPU 교체 시, CPU의 안전을 위해 항상 전원을 끄거나 전원 코드를 접지된 콘센트에서 뽑으세요.*

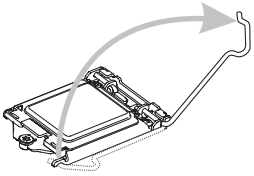
***오버클로킹***

*이 메인보드는 오버클로킹을 지원하도록 디자인 되었습니다.오버클럭하기 전에 오버클로킹 기능을 실행하는 동안 여타 부품이 오버클럭 설정을 사용할 수 있는지 확인하세요.제품 스팩을 초과하는 범위에서는 작동하지 마세요. 당사는 올바르지 않은 작동이거나 제품스팩을 초과하는 범위에서 작동하여 발생한 손상이나 위험은 보장하지 않습니다.*

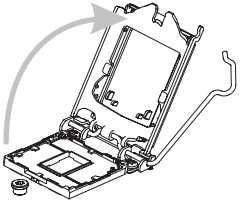
## CPU 및 쿨러 설치

CPU 설치 시, CPU 쿨러를 반드시 설치하세요. CPU 쿨러는 과열을 방지하고 시스템 성능을 유지하는데 꼭 필요합니다.아래의 순서에 따라 CPU 및 쿨러를 정확하게 설치하세요. 잘못 설치할 경우 CPU와 메인보드가 손상될수 있습니다.

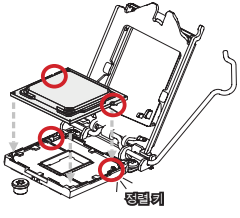
1. 로드 레버를 전부 위로 올려줍니다.



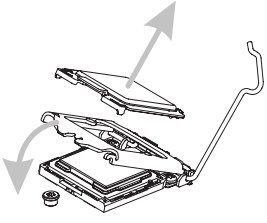
2. 로드 레버를 위로 올리고 로드 플레이트를 엽니다. **CPU 소켓 핀의 손상에 주의 하세요.**



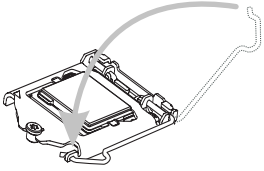
3. CPU 방향이 올바로 맞춰졌는지 확인한 다음, CPU를 소켓 하우징 프레임에 내려 놓습니다. CPU 베이스의 가장자리를 잡으세요. 정렬 키가 맞춰졌는지 유의하세요.



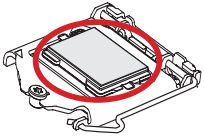

4. 로드 플레이트를 닫고 플라스틱 캡을 제거하세요.



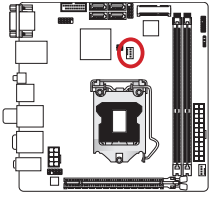
5. 소켓의 정확한 위치에 장착되었는지 확인하기 위해 CPU를 검사합니다. 로드 레버를 아래로 눌러 고정 탭에 고정합니다.



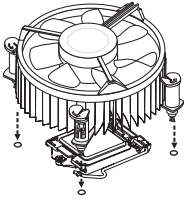
6. CPU의 과열을 방지하고 열이 잘 발산되도록 CPU의 상단에 써멀 페이스트(또는 써멀 테이프)를 알맞게 발라 줍니다.



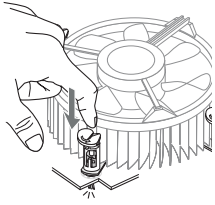
7. 메인보드에 CPU 팬 커넥터를 장착합니다.



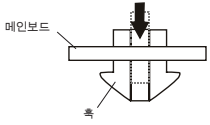
8. 팬의 선이 팬 커넥터 쪽을 향하고 혹이 메인보드의 홀에 꼭 맞게 방열판을 메인보드에 장착합니다.



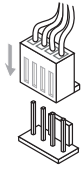
9. 4개의 클립이 메인보드의 홀에 완전히 박힐 때까지 쿨러를 누릅니다.4개의 훅을 눌러 쿨러를 고정합니다. 훅이 올바른 위치에 고정되었다면 닫히는 소리가 들립니다.



10. 클립 앤드가 올바로 끼워졌는지 확인합니다.




11. 마지막으로 CPU 팬 케이블을 메인보드의 CPU 팬 커넥터에 연결합니다.

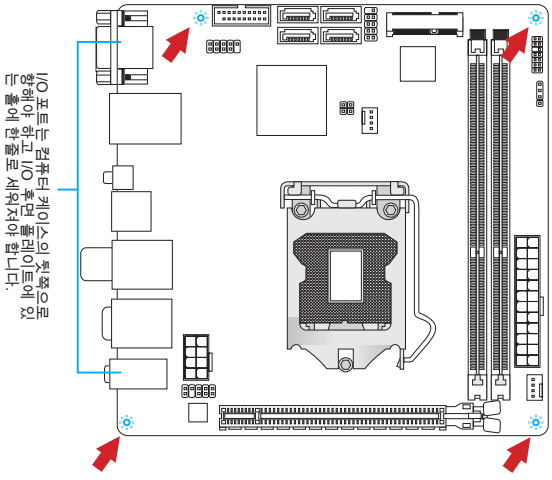


## 중요사항

- *CPU 소켓 핀의 손상에 주의하세요.*
- *시스템을 켜기 전에 CPU 쿨러가 단단히 설치되었는지 확인합니다.*
- *CPU가 설치되어 있지 않은 경우, 손상되지 않도록 항상 플라스틱 캡으로 CPU 소켓 핀을 보호하세요.*
- *CPU 쿨러 설치에 대한 자세한 내용은 CPU 쿨러 패키지에 있는 설명서를 참조하세요.*

## 장착 스크류 홀

메인보드를 설치할 때, 먼저 컴퓨터 케이스의 장착 플레이트에 메인보드 설치에 필요한 장착 스탠드를 설치합니다. 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트가 있을 경우 메인보드 패키지와 함께 제공되는 I/O 후면 플레이트로 교체하세요. I/O 후면 플레이트는 스크류가 필요없이 컴퓨터 케이스에 쉽게 들어가야 합니다. 장착 플레이트의 장착 스탠드를 메인보드의 스크류 홀에 정렬하고 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 스크류로 메인보드를 고정합니다. 메인보드의 스크류 홀의 위치는 아래 그림과 같습니다. 자세한 내용은 컴퓨터 케이스와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.



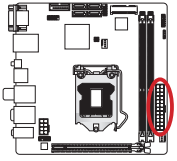

### 중요사항

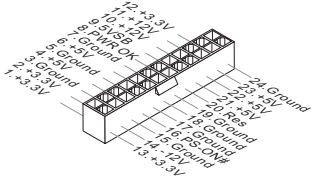
- *표면에 불필요한 잔여물이 없는 평평한 곳 위에서 메인보드를 설치합니다.*
- *메인보드에 대한 손상을 방지하기 위해 메인보드 회로 및 컴퓨터 케이스의 접촉(장착 스탠드 제외) 을 금지합니다.*
- *메인보드 단락을 피하기 위해 메인보드 또는 컴퓨터 케이스속에 느슨한 금속 부품이 없는지 확인하세요.*

# 전원 공급 장치

## JPWR1: ATX 24핀 전원 커넥터

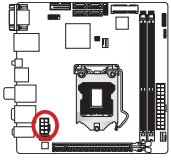
이 커넥터를 사용하여 ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결할수 있습니다. ATX 24핀 전원 공급 장치를 연결하려면 커넥터에 전원 공급 케이블을 정렬하고 케이블을 커넥터 안쪽으로 꼭 눌러줍니다.만약 정확하게 조작하였다면 전원 케이블의 클립이 메인보드의 전원 커넥터에 꼭 맞게 걸리게 됩니다.

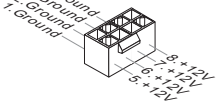





## JPWR2: ATX 8핀 전원 커넥터

이 커넥터는 CPU에 12V의 전원을 공급합니다.



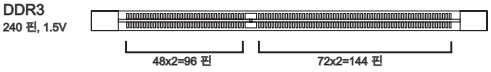



**중요사항**

*모든 전원 케이블이 ATX 전원 공급 장치에 올바르게 연결되어 메인보드가 안정적으로 작동하는지 확인하세요.*

# 메모리

DIMM슬롯은 메모리 모듈을 설치하는데 사용됩니다. 호환 가능한 부품에 대한 자세한 내용은 http://www.msi.com/service/test-report를 참조하세요.




## 듀얼 채널 모드 배포 규칙

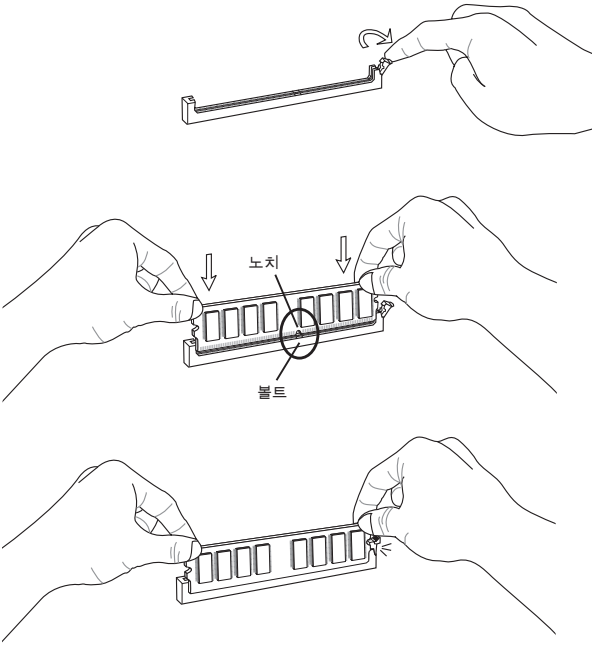
듀얼 채널 모드에서는 메모리 모듈이 2개의 데이터 버스 채널을 통해 데이터를 동시에 전송 및 수신할수 있습니다.듀얼 채널 모드를 활성화하면 시스템 성능이 향상됩니다.다음 그림에서 듀얼 채널 모드의 배포 규칙을 참조하세요.

**중요사항**

- *DDR3 메모리 모듈은 DDR2와 서로 호환되지 않으며 ,표준 DDR3는 하위호환이 되지 않습니다.항상 DDR3 DIMM 슬롯에 DDR3 메모리 모듈을 설치해야 합니다.*
- *시스템의 안정성을 확보하기 위하여 듀얼 채널 모드에서는 타입과 용량이 동일한 메모리 모듈을 사용해야 합니다.*
- *칩셋 리소스 사용으로 각 DIMM 슬롯이 8GB 메모리 모듈로 설치된 경우 시스템이 최대 15+ GB(16 GB 이하 지원) 까지만 인식됩니다.*

## 메모리 모듈 설치

1. 양쪽에 있는 장착 클립을 밖으로 당겨 DIMM 슬롯의 잠금을 해제합니다. 메모리 모듈을 DIMM 슬롯에 수직으로 끼웁니다. 메모리 모듈은 중앙 아래쪽에 노치가 하나만 있으며 오른쪽 방향으로만 맞습니다.
2. DIMM 슬롯 안쪽으로 메모리 모듈을 깊이 밀어 넣습니다. 메모리 모듈이 올바르게 자리 잡으면 DIMM 슬롯 한쪽에 있는 플라스틱 클립이 자동으로 닫히며 닫히는 소리를 들을수 있습니다.
3. 메모리 모듈이 양쪽에 있는 DIMM 슬롯 클립에 의해 제자리에 잠겼는지 수동으로 확인하세요.

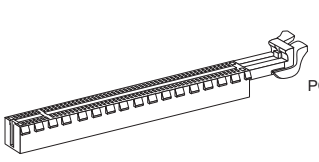


## 확장 슬롯

이 메인보드에는 별도의 그래픽, 오디오 카드등과 같은 확장 카드 사용을 위한 포트들이 다수 포함되어 있습니다.

### PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 슬롯

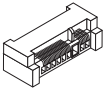
PCIe 슬롯은 PCIe 인터페이스 확장 카드를 지원합니다.



PCIe 3.0 x16 슬롯

### Mini-PCIe/ m-SATA 슬롯

이 슬롯은 mini PCIe 또는 m-SATA 인터페이스 카드를 지원합니다.



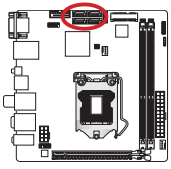
***중요사항***

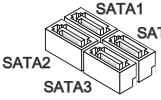
*확장 카드를 추가하거나 제거할 때 먼저 전원을 끄거나 전원 코드를 콘센트에서 뽑으세요.확장 카드에 대해 필요한 하드웨어나 소프트웨어 변경에 대하여 알려면 확장카드 설명서를 읽으세요.*

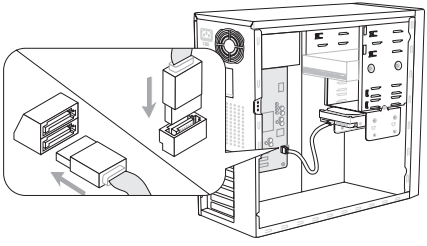
# 내장 커넥터

## SATA1~4: SATA 커넥터

이 커넥터는 고속 SATA 인터페이스 포트에 사용됩니다.각 커넥터는 하나의 SATA 장치에 연결할수 있습니다. SATA 장치는 디스크 드라이브(HDD), 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)및 광학 드라이브 (CD/ DVD/ 블루 레이)를 포함합니다.





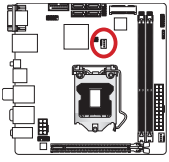
* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

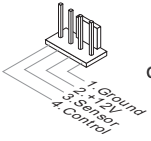
### *중요사항*

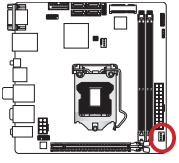
- *디스크 드라이브 (HDD),솔리드 스테이트 드라이브 (SSD) 및 광학 드라이브 (CD / DVD / Blu-Ray) 와 같은 다수의 SATA 장치는 전원 공급 장치에 연결된 전원 케이블도 필요합니다. 자세한 내용은 해당 기기 메뉴얼을 참조하세요.*
- *다수의 컴퓨터 케이스는 HDD, SSD, 광학 드라이브와 같은 대형 SATA 장치가 케이스 안쪽 하단에 고정되어 있도록 요구합니다.설치에 대한 자세한 설명은 컴퓨터 케이스 거나 SATA 장치와 함께 제공되는 메뉴얼을 참조하세요.*
- *SATA 케이블을 90도로 꺽지 마세요. 그럴 경우 전송 중 데이터가 손상될 수 있습니다.*
- *SATA 케이블의 양쪽 모두에 동일한 플러그가 있지만 공간 절약을 위해 플랫 커넥터를 메인보드에 연결할것을 권장합니다.*

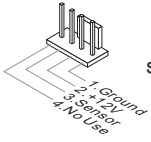
## CPUFAN,SYSFAN1: 팬 전원 커넥터

팬 전원 커넥터는 +12V의 시스템 쿨링 팬을 지원합니다. 메인보드에 시스템 하드웨어 모니터 칩셋 온보드가 있는 경우 CPU 팬 제어를 활용하기 위하여 속도 센서가 있는 특별히 디자인된 팬을 사용해야 합니다. 시스템 팬은 전부 연결하세요. 시스템 팬은 사용 가능한 시스템 팬 커넥터에 모두 연결될수 있으므로 만일 시스템 팬을 메인보드에 전부 연결할수 없을 경우 전원 공급기에 직접 연결하세요.





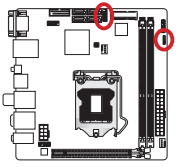


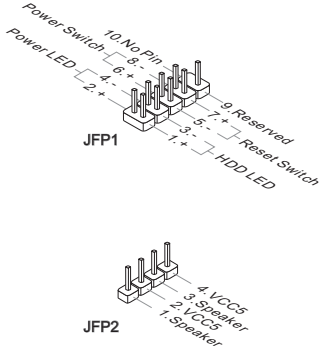

### *중요사항*

- *프로세서 공식 웹사이트거나 판매점에서 권장하는 CPU 쿨링 팬을 사용하세요.*
- *CPUFAN 커넥터는 라이너 모드에서 스마트 팬 제어를 지원합니다. CPU의 실제 온도에 따라 팬의 속도를 자동으로 제어하는 Control Center II 유틸리티를 설치할 수 있습니다.*
- *만일 시스템 팬을 메인보드의 포트에 전부 연결할수 없을 경우,어댑터를 사용하여 팬을 전원 공급기에 직접 연결하세요.*
- *처음으로 부팅할 때, 케이블이 팬 블레이드를 방해하지 않도록 확인하세요.*

## JFP1, JFP2: 전면 패널 커넥터

이 커넥터는 전면 패널 스위치 및 LED에 연결됩니다. JFP1커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다. 전면 패널 커넥터 설치를 간편히 하기 위하여 동봉된 m-커넥터를 사용하세요. 컴퓨터 케이스로 부터 모든 선을 m-커넥터에 연결한 다음 m-커넥터를 메인보드에 연결하세요.



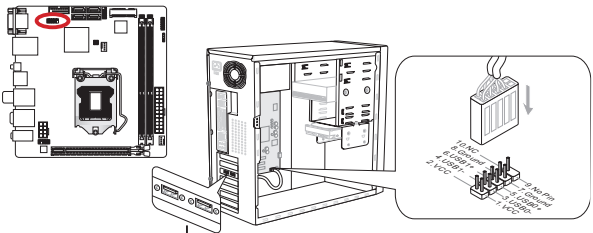



### 중요사항

- *케이스쪽 커넥터 위의 작은 삼각형 표기를 한 핀들은 양극(+)을 표시합니다.윗 그림과 m-커넥터에 제시된 표기에 따라 정확한 연결 방향과 위치를 확인하세요.*
- *컴퓨터 케이스의 대다수 전면 패널 커넥터는 JFP1에 우선적으로 연결됩니다.*

## JUSB1: USB 2.0 확장 커넥터

이 커넥터는 USB HDD,디지컬 카메라, MP3 플레이어,프린터, 모뎀 등과 같은 고속 USB 주변 장치를 연결하도록 디자인 되었습니다.




* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

USB 2.0 브래킷 (옵션)

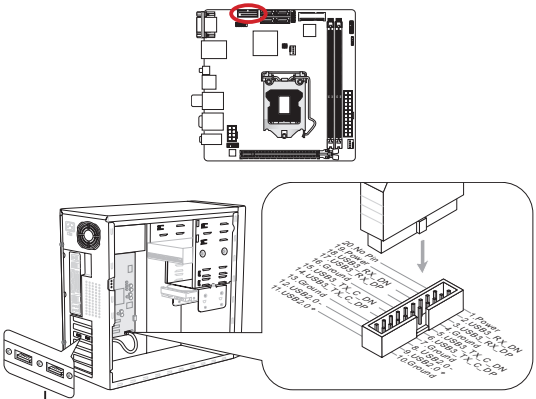
JUSB1 **(빨간색 마르크)** 커넥터는 휴대폰 또는 USB로 전원을 공급받는 기타 장치의 빠른 USB 충전을 제공하는 MSI의 신 SuperCharger 기술을 지원합니다. 이 기능을 사용하려면 컴퓨터에 있는 MSI SuperCharger 응용 프로그램을 설치하세요. SuperCharger 응용 프로그램이 켜지면 JUSB1 커넥터는 연결된 장치를 신속히 충전하기 위하여 데이터 채널에서 추가 전원 채널로 전환됩니다. SuperCharger 응용 프로그램이 켜져 있으면, JUSB1을 통한 데이터 전송 및 동기화가 작동하지 않는다는 점에 유의하세요. SuperCharger 응용 프로그램을 끄면 JUSB1 커넥터는 일반적인 USB 2.0 커넥터로 작동합니다. 컴퓨터가 대기 모드 또는 최대 절전 모드 (S3/ S4/ S5) 일 경우, SuperCharger 모드가 자동으로 활성화 됩니다.

### *중요사항*

- *VCC 및 GND 핀이 올바로 연결되어야 손상을 방지할 수 있습니다.*
- *안정적인 충전을 위하여 USB 포트에 한개의 장치만 연결하세요.*
- *SuperCharger 기술은 MSI 메인보드 모델에서만 사용할수 있습니다.MSI 웹사이트를 방문하여 사용자의 메인보드가 SuperCharger 기술을 지원하는지 확인하세요.*
- *iPad의 경우, JUSB1 **(빨간색 마르크)은** S3, S4, S5 상태에서 iPad를 충전할수 있습니다.*
- *S1 상태에서 충전하는 경우, 장치를 분리하지 말것을 권장합니다.*

## JUSB2: USB 3.0 확장 커넥터

USB 3.0 포트는 USB 2.0 장치와 호환할수 있습니다. 데이터 전송속도 최대 5Gbits/s (SuperSpeed)를 지원합니다.




* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

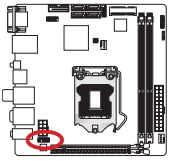
USB 3.0 브래킷 (옵션)

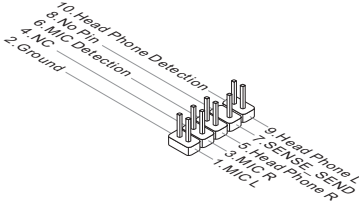
### 중요사항

- *VCC 및 GND의 핀을 정확히 연결하여야 손상을 방지할수 있습니다.*
- *USB 3.0 장치를 사용하려면 USB 3.0 케이블로 장치와 USB 3.0 포트를 연결해야 합니다.*

## JAUD1: 전면 패널 오디오 커넥터

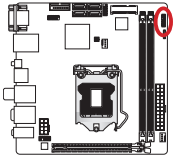
이 커넥터를 사용하여 컴퓨터 케이스의 전면 패널 오디오를 연결할 수 있으며, 이 커넥터는 Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide를 준수합니다.



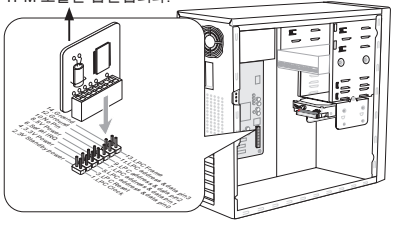



## JTPM1: TPM 모듈 커넥터

이 커넥터는 TPM (Trusted Platform Module) 모듈에 연결됩니다. 자세한 내용과 사용법은 TPM 보안 플랫폼 설명서를 참조하세요.



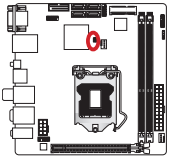
TPM 모듈은 옵션입니다.

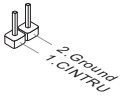


* 그림에 있는 MB 레이아웃은 참조용일 뿐입니다.

## JCI1: 섀시 침입 커넥터

이 커넥터는 섀시 침입 스위치 케이블에 연결됩니다. 컴퓨터 케이스가 열리는 경우, 섀시 침입 메커니즘이 활성화됩니다. 시스템이 이 상태를 기록하고 화면에 경고 메시지가 나타납니다. 경고를 지우려면, BIOS 유틸리티에서 레코드를 지워야 합니다.

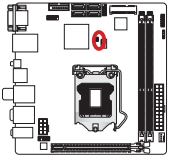




# 점퍼

## JBAT1: CMOS 클리어 점퍼

보드에 시스템 구성 데이터를 유지하기 위해 외부 배터리로부터 전원을 공급 받는 CMOS RAM이 있습니다. CMOS RAM의 경우, 시스템을 켤 때마다 시스템이 OS를 자동으로 부팅할수 있도록 합니다. 시스템 구성을 지우려면 점퍼를 아래와 같이 설정하여 CMOS RAM을 지우세요.






데이터 유지




데이터 지우기

**중요사항**

*시스템이 꺼져 있을 때 점퍼를 단락시켜 CMOS RAM을 지울수 있습니다. 그 다음,점퍼를 분리합니다.시스템이 켜져 있는 동안에는 CMOS RAM을 지우지 마세요. 이 경우 메인보드가 손상될수 있습니다.*

# 드라이버 및 유틸리티

구입한 컴퓨터의 성능을 최대화하려면 운영 체제를 설치한 다음 드라이버도 설치해야 합니다. 드라이버 디스크는 MSI 메인보드와 함께 제공됩니다. 드라이버를 설치하여 메인보드를 보다 효율적으로 활용하고 MSI가 지원하는 모든 특별 기능을 사용할 수 있습니다.

번들 보안 프로그램을 설치하여 바이러스로부터 컴퓨터를 보호할 수 있습니다. 번들에는 또한 파워풀하고 독창적인 유틸리티들이 다양하게 포함되어 있습니다.

## Total Installer(토탈 설치)

Total Installer는 사용하기 쉬울뿐만아니라 필요한 드라이버를 훌륭히 찾아낼수 있습니다. 다음 절차에 따라 새로 구입한 컴퓨터에 드라이버와 유틸리티를 설치하세요.

1. MSI 드라이버 디스크를 옵티컬 드라이브에 삽입합니다. OS에서 자동실행을 [사용]으로 설정했다면 설치 화면이 자동으로 나타납니다.
2. Total Installer를 클릭하면 다음과 같은 대화창이 나타나면서 필요한 모든 드라이버 목록이 표시됩니다.




여기를 클릭하세요.

3. 드라이버 목록 대화창에서 모든 확인란을 선택하세요 .
4. **설치** 버튼을 누르세요.
5. 소프트웨어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 리스타트하라는 메시지가 나타납니다.
6. **OK** 버튼을 눌러 설치를 완성합니다.
7. 컴퓨터가 리스타트됩니다.

이와 같은 방법을 사용하여 유틸리티를 설치하세요.

# BIOS 설정

CLICK BIOS II는 MSI에서 개발한 그래픽 사용자 인터페이스로서 마우스와 키보드를 사용하여 BIOS를 설정할수 있습니다.

CLICK BIOS II를 사용하여 BIOS 설정을 변경하고 CPU 온도를 감시할수 있으며 부팅 장치의 우선순위를 선택하고 CPU 이름,DRAM 용량,OS버전 및 BIOS 버전 등과 같은 시스템 정보를 볼수 있습니다.백업 또는 친구들과의 공유를 위해 매개 변수 데이터를 가져오고 내보낼수 있습니다. 또한 인터넷에 연결하여 웹 페이지를 검색하고 메일을 확인하며 시스템을  실시간으로 업데이트할수 있습니다.

## 설정 들어가기

컴퓨터를 켜면 시스템이 POST (Power On Self Test) 프로세스를 시작합니다. 화면에 아래의 메시지가 표시되면, <DEL> 키를 눌러 설정을 시작합니다.

**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**

**(DEL을 누르면 설정메뉴를, F11을 누르면 부팅 메뉴를 시작합니다.)**

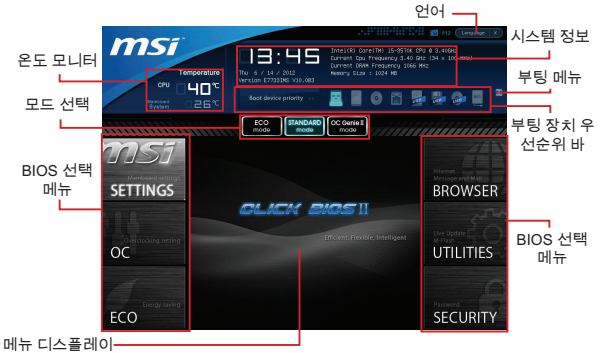
위 메시지를 보지 못했거나 BIOS로 들어가지 못했다면, 시스템을 껐다 다시 켜거나 RESET 버튼을 눌러 다시 시작합니다. 또한 <Ctrl>, <Alt> 및 <Delete> 키를 동시에 눌러 시스템을 다시 시작할 수도 있습니다.

***중요사항***

*이 장에서 설명되는 각 BIOS 캐터고리 아래의 항목은 시스템 성능을 향상하기 위해 지속적으로 업데이트됩니다. 따라서 설명이 최신 BIOS와 약간 다를 수 있으니 참조용으로 사용하시기 바랍니다.*

## 개요

CLICK BIOS II를 시작하면 아래의 화면이 표시됩니다.




## 중요사항

*T여기에 표시된 그림은 참조용으로서 구매한 제품에 따라 다를수 있으니 자세한 정보는 사용자가 구매한 시스템의 실제 화면을 참조하세요.*

▸**온도 모니터**

이 블록은 프로세서와 메인보드의 온도를 표시합니다.

▸**시스템 정보**

이 블록은 시간,날짜,CPU 이름, CPU 주파수, DRAM 주파수, DRAM 용량 및 BIOS 버전 등 정보를 표시합니다.

▸**BIOS 선택 메뉴**

이 블록은 BIOS 메뉴를 선택하는데 사용되며 아래와 같은 옵션이 제공됩니다.

- **SETTINGS** - 이 메뉴를 사용하여 칩셋 기능 및 부팅장치에 대한 설정을 지정할 수 있습니다.
- **OC** - 이 메뉴에는 주파수 및 전압 조정 항목이 포함됩니다. 주파수가 높아지면 성능이 좋아지지만 높은 주파수와 열은 시스템의 불안정성을 일으킬수 있으므로 일반 사용자는 오버클록 기능을 사용하지 말것을 권장합니다.
- **ECO** - 이 메뉴는 에너지 절약 설정과 관련됩니다.
- **BROWSER** - 이 기능은 MSI Winki 웹 브라우저를 링크하는데 사용됩니다.
- **UTILITIES** - 백업 및 업데이트용 유틸리티가 포함됩니다.

- **SECURITY** - 보안 메뉴는 권한이 없는 사람이 시스템 설정을 변경하는것을 방지하는데 사용되므로 시스템을 보호할수 있습니다.

**▸부팅 장치 우선순위 바**
장치 아이콘을 이동하여 부팅 순위를 변경합니다.

**▸부팅 메뉴**
이 버튼은 부팅 메뉴를 시작하는데 사용됩니다. 이 항목을 클릭하는 즉시 장치에서 시스템을 부팅할수 있습니다.

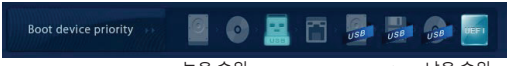
**▸모드 선택**
이 기능은 에너지 절약 또는 오버클로킹의 사전 설정을 로드할수 있습니다.

**▸메뉴 디스플레이**
이 영역은 BIOS 구성 설정 및 정보를 제공합니다.

**▸언어**
BIOS 설정시, 필요한 언어를 선택할 수 있습니다.

## 부팅 장치 우선순위 바

이 바는 부팅 장치의 우선순위를 나타냅니다. 밝아진 아이콘은 장치가 활성화 되었음을 표시합니다.




높은 순위 ⟶ 낮은 순위

아이콘을 클릭한 다음 오른쪽 또는 왼쪽으로 끌어 당겨 부팅 우선순위를 지정합니다.

## 서브 메뉴

포인터 기호가 특정 필드의 왼쪽에 표시되면, 이 필드에서 추가 옵션을 포함한 서브메뉴를 런치할수 있음을 의미합니다. 화살표 키나 마우스를 사용하여 필드를 선택하고 <Enter>를 누르거나 마우스 왼쪽 버튼을 두 번 클릭하여 서브 메뉴로 들어갑니다. 이전의 메뉴로 돌아가려면, <Esc >를 누르거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 됩니다.

## 도움말

도움말 화면은 내비케이션에 필요한 키를 나열합니다. 그 어떤 메뉴에서든지 <F1>을 누르기만 하면 이 화면을 불러 올수 있습니다. <Esc>를 누르면 도움말 화면이 종료됩니다.

## 컨트롤

CLICK BIOS II 에서 마우스 또는 키보드를 사용하여 BIOS 설정을 제어할수 있습니다.아래 그림은 핫 키와 마우스 사용에 대한 설명입니다.

| 핫 키 | 마우스 | 설명 |
|---|---|---|
| <↑ ↓ →← > |  커서 이동 | 항목 선택 |
| <Enter> |  클릭/ 왼쪽 버튼 더블 클릭 | 아이콘/ 필드 선택 |
| <Esc> |  오른쪽 버튼 클릭 | 종료 메뉴로 가거나 이전 메뉴로 이동 |
| <+> | | 수치를 증가하거나 변경 |
| <-> | | 수치를 감소하거나 변경 |
| <F1> | | 도움말 |
| <F4> | | CPU 스팩 |
| <F5> | | Memory-Z 실행 |
| <F6> | | 최적 기본값 불러오기 |
| <F8> | | USB 드라이브에서 OC Profile 로드하기 |
| <F9> | | USB 드라이브에 OC Profile 저장하기 |
| <F10> | | 변경값 저장 및 리셋 |
| <F12> | | FAT/FAT32 USB 드라이브에 스크린샷 저장하기 |

## OC 메뉴

이 메뉴는 메인보드를 오버클럭하려는 고급 사용자를 위한 메뉴입니다.




### 중요사항

- *이 항목은 고급 사용자만을 위한 항목입니다.*
- *오버클로킹은 보증하지 않습니다. 부적절하게 작동하였을 경우 보증이 무효화 되며 컴퓨터 하드웨어가 심각하게 손상될수 있습니다.*
- *오버클로킹에 익숙하지 않은 경우, OC Genie를 사용하여 보다 쉽게 오버클로킹 할것을 권장합니다.*

**▸Current CPU/ DRAM Frequency**

이 항목은 CPU 및 메모리 속도의 현재 클럭을 표시합니다. (읽기 전용)

**▸CPU Base Frequency [10KHz]**

이 항목은 CPU 베이스 클럭(10KHz 간격)을 설정할 수 있습니다. 값을 조절하여 CPU를 오버클럭할 수 있습니다. 단, 오버클로킹의 작동이나 안정성은 보증하지 않습니다.

**▸Adjust CPU Ratio**

프로세서의 내부 클럭 속도를 결정하는 배수를 조정합니다.이 항목은 프로세서가 이 기능을 지원하는 경우에만 적용됩니다.

**▸Adjusted CPU Frequency**

조정된 CPU 주파수를 표시합니다. (읽기 전용)

**▸Adjust CPU Ratio in OS**

이 항목은 MSI Control Center를 사용하여 OS에서 CPU 비율을 변경할 수 있습니다.

▸ **Internal PLL Overvoltage**
이 항목은 PLL 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸ **EIST**
향상된 Intel SpeedStep 기술로 인해 배터리 또는 AC 전원 중 어떤 방식으로 컴퓨터를 실행하느냐에 따라 마이크로프로세서의 성능 레벨을 설정할수 있습니다. 기술을 지원하는 CPU를 설치하면 이 필드가 표시됩니다.

▸ **Intel Turbo Boost**
정격 스팩 이상의 CPU 성능을 자동으로 부스트하는 Intel Turbo Boost를 활성화 또는 비활성화 할수 있습니다.(애플리케이션이 최고의 프로세서 성능 상태를 요구하는 경우)

▸ **Enhanced Turbo**
모든 CPU 코어 속도가 Intel Turbo Boost의 최대 주파수로 증가함으로써 이 기능은 CPU에서 크게 향상되었습니다.

▸ **My OC Genie**
이 항목은 OC Genie의 매개 변수를 누가 지정할 것인지를 선택할 수 있습니다. [Default]로 설정하면 OC Genie는 관련된 OC 기본 값으로 시스템을 오버클럭하고 [Customize]로 설정하면 OC Genie에 대한 아래와 같은 “My OC Genie 옵션” 서브 메뉴를 사용자가 수동으로 구성할 수 있습니다.

▸ **My OC Genie option**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

  ▸ **My OC Genie GT Overclocking**
  이 항목은 OC Genie 기능에 대한 통합 그래픽의 오버클로킹을 활성화 또는 비활성화합니다.

  ▸ **My OC Genie GT Ratio**
  이 항목은 OC Genie 기능에 대한 GT 비율을 지정합니다.

  ▸ **Adjusted My OC Genie GT Frequency**
  이 항목은 OC Genie 기능이 시작될 때, iGPU 주파수를 나타냅니다.(읽기 전용)

▸ **DRAM Reference Clock**
이 항목은 CPU에 대한 DRAM 참조 클럭을 지정할 수 있습니다. 단, 오버클로킹 동작은 보증하지 않습니다.

▸ **DRAM Frequency**
이 항목은 DRAM 주파수를 조정할수 있습니다. 단, 오버클로킹 정상 동작은 보증하지 않습니다.

▸ **Adjusted DRAM Frequency**
조정된 DRAM 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸ **DRAM Timing Mode**
DRAM 모듈의 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM에 의해 DRAM 타이밍을 제어할지를 선택합니다. [Auto]로 설정하면 SPD 구성을 기준으로 하는 BIOS에 의해 DRAM 타이밍 및 다음 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 판별할수 있습니다. [Link] 나 [Unlink] 로 설정하면 사용자가 DRAM 타이밍 및 “고급 DRAM 구성” 서브 메뉴를 수동으로 설정할 수 있습니다.

▸ **Advanced DRAM Configuration**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸ **Command Rate**
이 설정은 DRAM 명령 속도를 제어합니다.

▸ **tCL**
읽기 명령을 받아서 이 명령을 시작하기 전에 (클럭 사이클의) 타이밍 지연을 결정하는 CAS 대기 시간을 제어합니다.

▸ **tRCD**
이 설정 항목을 사용하면 RAS(열 주소)에서 CAS(행 주소)로의 변환 타이밍을 결정할 수 있습니다. 클럭 사이클이 짧을수록 DRAM 성능이 빨라집니다.

▸ **tRP**
이 설정은 사전에 충전할 수 있는 RAS 사이클 수를 제어합니다. DRAM 재충전 이전에 RAS가 충전 시간을 충분히 갖지 못할 경우, 충전이 불충분해서 DRAM이 데이터를 보존하지 못할 수 있습니다. 이 항목은 시스템에 동기화 DRAM이 설치된 경우에만 적용됩니다.

▸ **tRAS**
이 설정은 RAS가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸ **tRFC**
이 설정은 RFC가 메모리 셀로부터 읽거나 메모리 셀에 쓰는 데 걸리는 시간을 결정합니다.

▸ **tWR**
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 사전 충전 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 감지 증폭기로 셀에 데이터를 복원합니다.

▸ **tWTR**
이 항목은 데이터 버스트 쓰기 끝기부터 선충전 칼럼 읽기 명령 시작까지의 최소 시간 간격을 제어합니다. 이 항목은 읽기 명령을 시작하기 전에 I/O gating가 감지 증폭기를 활성화할 수 있습니다.

▸ **tRRD**
다른 뱅크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸ **tRTP**
읽기 명령과 사전 충전 명령 간의 시간 간격을 결정합니다.

▸ **tFAW**
이 항목은 tFAW (four activate window delay) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸ **tWCL**
이 항목은 tWCL (Write CAS Latency) 타이밍 설정에 사용됩니다.

▸ **tCKE**
이 항목은 DARM 모듈의 펄스 폭을 설정하는데 사용됩니다.

▸ **tRTL**
이 항목은 라운드 칩 지연 설정에 사용됩니다.

▸**Advanced Timing Configuration**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 각 채널의 고급 메모리 타이밍을 설정할 수 있습니다.

▸**tRRDR**
동일한 DIMM에 대한 부동 랭크의 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸**tRRDD**
부동한 DIMM에 대한 active-to-active 지연을 지정합니다.

▸**tWWDR**
동일한 DIMM에 대한 부동 랭크의 write-to-write 지연을 지정합니다.

▸**tWWDD**
부동한 DIMM에 대한 write-to-write 지연을 지정합니다.

▸**tRWDRDD**
동일/ 부동한 DIMM에 대한 부동 랭크의 read-to-write 지연을 지정합니다.

▸**tWRDRDD**
동일/ 부동한 DIMM에 대한 부동 랭크의 write-to-read 지연을 지정합니다.

▸**tRWSR**
동일한 랭크에 대한 read-to-write 지연을 지정합니다.

▸**MRC Fast Boot**
이 항목을 사용하여 MRC 패스트 부팅을 활성화/비활성화합니다.

▸**GT OverClocking**
이 항목은 통합된 그래픽의 오버클로킹을 활성화 또는 비활성화합니다.

▸**GT Ratio**
이 설정은 통합된 그래픽 주파수의 비율을 조정하여 다른 주파수 조합에서 실행할 수 있는 통합된 그래픽을 활성화합니다.

▸**Adjusted GT Frequency**
이 항목은 iGPU 주파수를 표시합니다.(읽기 전용)

▸**Spread Spectrum**
이 기능은 펄스 조절로 생성된 EMI (Electromagnetic Interference) 를 줄여줍니다.

### *중요사항*

- *EMI 문제가 발생하지 않을 경우 최적의 시스템 안정성 및 성능을 위해 [사용 안함]으로 설정합니다. 그러나 EMI 로 인해 문제가 발생할 경우 EMI 감소를 위해 대역 확산 값을 선택하세요.*
- *대역 확산 값이 클수록 EMI는 감소되지만 시스템의 안정성은 저하됩니다. 가장 적합한 대역 확산 값은 해당 지역의 EMI 규정을 참조하세요.*
- *사소한 지터조차도 클록 속도를 일시적으로 상승시키면 오버클로킹한 프로세서를 고정시키는 원인이 될수 있으므로 오버클로킹을 진행하는 동안 대역 확산을 반드시 [사용 안함]으로 설정해야 합니다.*

▸**CPU Core OCP Expander**
이 항목은 CPU의 OCP(과전류 보호) 제한 값을 확장하는데 사용됩니다. 확장 값이 클수록 CPU에 대한 보호가 작아집니다. 필요할시 CPU 전압을 주의하여 조정하세요.

▸**CPU Core Engine Speed**
이 항목은 PWM 작동 속도를 증가시켜 CPU 코어 전압을 안정화 하고 리플 범위를 최소화합니다. PWM 작동 속도를 증가시키면 MOSFET의 온도가 높아집니다. 그러므로 값을 증가하기 전에 먼저 MOSFET에 대한 냉각 솔루션이 잘 준비되어 있는지 확인하세요.

▸**CPU Core Voltage/ CPU I/O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05**
이 항목은 전압을 조정하는데 사용됩니다.

▸**Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage**
이 항목은 현재 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 전압을 표시합니다. (읽기 전용)

▸**Overclocking Profiles**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸**Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다..

▸**Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
이 항목에 지정한 이름을 입력합니다.

▸**Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
선택된 현재 오버클럭 프로파일 설정을 ROM에 저장합니다.

▸**Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6**
ROM에 저장된 프로파일 설정을 로드 또는 지웁니다.

▸**OC Profile Save to USB**
현재 오버클로킹 설정을 USB 플래시 디스크에 저장합니다.

▸**OC Profile Load from USB**
USB 플래시 디스크에서 저장된 설정을 로드합니다.

▸**CPU Specifications**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 CPU의 모든 주요 기능을 표시하며 읽기 전용입니다. 사용자는 언제든지 [F4]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸**CPU Technology Support**
<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 CPU가 지원하는 기술을 표시합니다. (읽기 전용)

▸ MEMORY-Z

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 DIMM의 모든 설정과 타이밍을 표시합니다. 이 정보는 구매한 모델에 따라 다를수 있으며 읽기 전용입니다.사용자는 언제든지 [F5]키를 눌러 정보를 액세스할수 있습니다.<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸ DIMM1~2 Memory SPD

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다. 이 서브 메뉴는 설치된 메모리의 정보를 표시합니다.

▸ CPU Features

<Enter>를 눌러 서브 메뉴를 시작합니다.

▸ Active Processor Cores

이 항목을 사용하여 액티브 프로세서 코어 수를 선택할 수 있습니다.

▸ Limit CPUID Maximum

이전의 운영 체제를 지원하기 위한 항목으로 나열된 프로세서 값을 제한할 수 있는 항목입니다.

▸ Execute Disable Bit

운영 체제에 대한 '버퍼 오버플로우' 공격 등 바이러스와 악성 코드에 대해 시스템을 보안하고 악의적인 웜(혹은 바이러스)이 버퍼영역에 코드화되어 침입할 경우, 프로세서는 연산을 차단해, 시스템의 손상이나 웜의 확산을 방지합니다. 이 기능을 항상 활성화할것을 권장합니다.

▸ Intel Virtualization Tech

가상화 기능을 향상시키고 여러개의 가상화 시스템으로 작동하게 합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸ Intel VT-D Tech

이 항목을 사용하여 Intel VT-D 기술을 활성화 또는 비활성화합니다. 자세한 정보는 Intel의 공식 웹사이트를 참조하시기 바랍니다.

▸ Power Technology

이 항목을 사용하여 Intel Dynamic Power 기술 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ C1E Support

이 항목은 시스템이 유휴 상태 일 경우 CPU의 전력 소비를 낮춰줍니다. 그러나 모든 프로세서가 Enhanced Halt state (C1E)를 지원하지 않습니다.

▸ OverSpeed Protection

과속 방지 기능은 전력 소비와 마찬가지로 현재 CPU 드로를 감시할 수 있습니다. 일정한 속도를 넘으면 이 프로세서는 자동으로 클럭 속도를 줄입니다. CPU를 오버클럭하려면 [사용 안함]으로 설정하세요.

▸ Intel C-State

C-state는 시스템이 유휴 상태에 있는 동안 프로세서의 전원 소비량을 크게 줄여 주는 전원 관리 상태입니다.

▸ **Package C State limit**
이 필드에서 C-state 모드를 선택할 수 있습니다.

▸ **Long Duration Power Limit (W)**
이 필드는 장 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ **Long Duration Maintained (s)**
이 필드는 장 기간 전원 제한의 유지 시간을 조정할 수 있습니다.

▸ **Short Duration Power Limit (W)**
이 필드는 단 기간의 TDP 전원 제한을 조정할 수 있습니다.

▸ **Primary/ Secondary Plane Current limit (A)**
이 필드는 터보 비율에 대한 CPU (첫번째 plane)/ iGPU (두번째 plane)의 과전류 제한 값을 조정할 수 있습니다.

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**
이 필드는 터보 부스터를 위한 CPU (첫번째 plane)/ iGPU (두번째 plane)의 터보 전원 제한 값을 조정할 수 있습니다.

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**
이 필드는 CPU의 1/2/3/4 코어 비율 제한 값을 표시합니다.

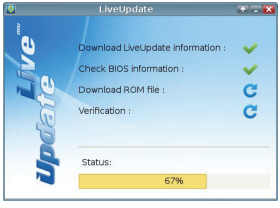
## 라이브 업데이트로 BIOS 업데이트하기

이 부분에서는 운영체제에 들어가기 전에 라이브 업데이트 유틸리티를 사용하여 BIOS를 업데이트 하는 방법을 설명합니다. 인터넷에 연결했을 경우 라이브 업데이트는 자동으로 BIOS를 업데이트합니다. 다음과 같은 라이브 업데이트 유틸리티가 포함됩니다.

1. BIOS UTILITIES 메뉴에 있는 라이브 업데이트 버튼 을 누릅니다. (Winki가 반드시 설치되어야 합니다.)




2. 필요할 경우, 설정 버튼 을 눌러 커넥션을 설정하세요.
3. [다음 ]버튼 을 클릭하세요.
4. 라이브 업데이트가 자동으로 BIOS 버전을 인식하고 정확한 파일을 다운로드합니다.




5. [확인]버튼 을 클릭하여 BIOS를 업데이트합니다.




**중요사항**

*시스템이 잘 실행되는 경우, BIOS를 업데이트 하지 마세요.*

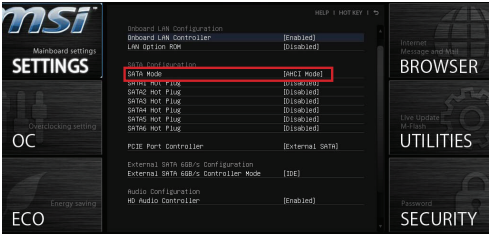
# Windows XP 설치 정보

이 부분에서는 IDE 또는 AHCI 모드로 Windows XP를 설치하는 절차를 설명합니다.

## IDE 모드로 Windows XP 설치하기

Windows XP 설치시, 설치가 실패하거나 블루스크린이 나타나는것은 AHCI 모드로 설치된 저장장치를 지원하지 않기때문입니다. 운영체제로 Windows XP를 설치하는것을 선호하는 경우, 다음과 같이 BIOS 항목을 변경하세요.

1. BIOS 설정 부분을 참조하여 BIOS에 액세스하세요.
2. SETTINGS에 들어가서 → Integrated Peripherals → SATA 모드를 선택합니다.




3. 이 항목을 IDE 모드로 설정합니다.
4. SETTINGS에 들어가서 → Save & Exit → 변경사항을 저장하고 재부팅합니다.
5. Windows XP 운영 체제를 설치합니다.

## AHCI 모드로 Windows XP 설치하기

AHCI 모드로 Windows XP 운영 체제를 설치하려면 먼저 Windows XP용 AHCI 드라이버를 준비해야 합니다.

### Intel AHCI 드라이버 디스크 생성하기

"Intel® AHCI 드라이버"를 생성하려면 다음 절차를 따르세요.

- MSI DVD를 DVD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
- 설치 화면에서 "Browse CD"를 클릭하세요.
- \\스토리지\인텔\PCH 7\f6flpy-x86 또는 f6flpy-x64의 모든 내용을 포맷된 플로피 디스켓에 복사합니다.
- 드라이버 드시켓이 완성되었습니다.

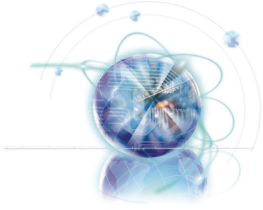
**중요사항**

*http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip 에서 드라이버를 다운로드 할수 있습니다.*

**Windows XP 운영 체제 설치하기**

다음 절차를 따르세요.

1. BIOS에 액세스 하여 SATA 모드를 AHCI 모드로 설정한 후 변경사항을 저장하고 종료한 다음, 시스템을 재부팅합니다.
2. USB 플로피 디스크 드라이브가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하세요.
3. Windows XP를 설치합니다. Windows 설치 화면에 “타사 SCSI 또는 RAID 드라이버를 설치하려면 F6을 누르세요....”라는 메시지가 나타나면 “F6” 키를 누릅니다.
4. 플로피 디스크 드라이브에 AHCI 드라이버가 들어있는 플로피 디스크를 삽입합니다.
5. 다음 화면이 나타나면 “S” 키를 눌러 추가 장치를 지정합니다.
6. 제공된 리스트에서 인텔 7 시리즈/C216 칩셋 패밀리 SATA 컨트롤러를 선택합니다.
7. 화면상의 지침에 따라 설치를 완료하세요.



日本語

# Z77IA-E53シリーズ

# マザーボードの仕様

### 対応プロセッサ

- LGA 1155 3世代のインテル® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® プロセッサをサポート

### チップセット

- インテル®Z77チップセット

### 対応メモリ

- DDR3-DIMMスロット2本搭載、DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC)、2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC、22nm　CPUに対応)　MHzをサポート、最大16GB搭載可能
- デュアルチャンネルモードをサポート

### ネットワーク

- Realtek® 8111E LAN 10/100/1000ファーストイーサネットをサポート
- Wi-Fi 802.11 b/g/nをサポート

### ブルートゥース

- ブルートゥース3.0+HSをサポート

### オーディオ

- Realtek® ALC892に統合したHDオーディオコーデック
- 8チャンネルオーディオ (接続検知機能付き)
- Azalia 1.0準拠

### SATA

- インテル® Z77によるSATA 6Gb/s ポート(SATA1~2)2基搭載
- インテル® Z77によるSATA 3Gb/s ポート(SATA3~4)2基搭載

### RAID

- SATA1~4はインテル®　Z77によるインテル®ラピッドストレージテクノロジ　(Intel® Rapid Storage Technology)(AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)をサポート

### USB 3.0

- インテル®Z77によるUSB 3.0リアIOポート2基搭載
- インテル®Z77によるUSB 3.0オンボードコネクター1基搭載

## コネクター

■ I/Oパネル
- HDMI®ポート ×1**、最大解像度1920x1200 @ 60 Hzをサポート
- VGAポート ×1**、最大解像度2048x1536 @ 75 Hzをサポート
- LANポート ×1
- USB 3.0ポート ×2
- クリアCMOSボタン ×1
- 光学S/PDIF出力ポート ×1
- PS/2キーボード/マウスコンボポート ×1
- USB 2.0ポート ×4
- Wi-Fiアンテナコネクター ×1
- eSATAポート ×1
- オーディオポート ×3

(**2基のオンボードグラフィックス出力ポートで、本製品はデュアルディスプレイ機能をサポートします)。

■ オンボード
- USB 2.0コネクター ×1
- USB 3.0コネクター ×1
- TPMモジュールコネクター ×1
- フロントパネルオーディオコネクター ×1
- ケース開放センサーコネクター ×1

## スロット

■ PCIe 3.0 x16スロット ×1
■ Mini-PCIe / m-SATAスロット ×1

## 寸法

■ Mini-ITX (17.0 cm X 17.0 cm)

## 取付穴

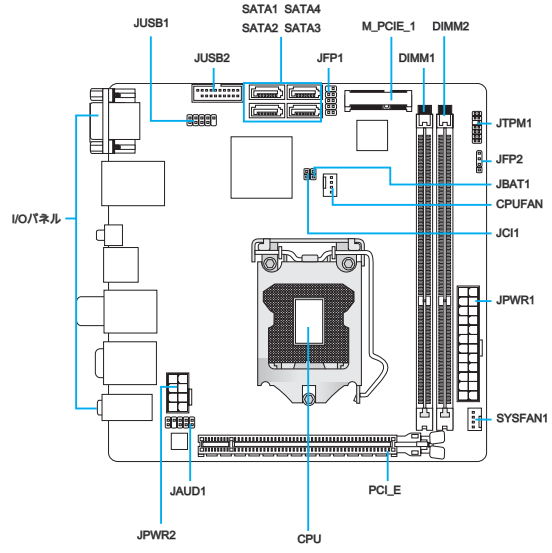
■ 穴 ×4

最新のCPU対応表は下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/service/cpu-support

最新のメモリモジュール対応状況については下記Webサイトをご参照ください。
http://www.msi.com/service/test-report

製品について更に詳しい情報を求めの場合は、弊社のWebサイトをご参照願います。
http://www.msi.com/index.php

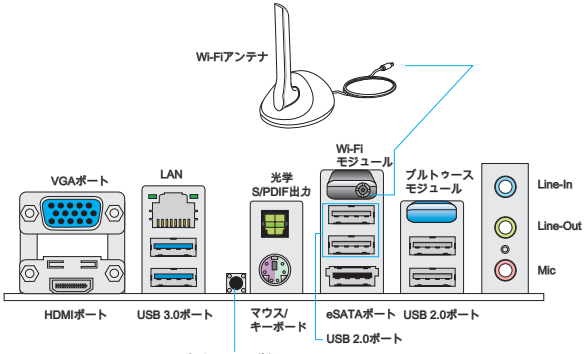
# コネクタークイックガイド



## コネクター参照ガイド

| ポート名前 | ポートタイプ | ページ |
|---|---|---|
| I/Oパネル | I/Oポート | Jp-6 |
| CPU | LGA1155 CPUソケット | Jp-9 |
| CPUFAN,SYSFAN1 | ファン電源コネクター | Jp-18 |
| DIMM1~2 | DDR3メモリスロット | Jp-14 |
| JAUD1 | フロントパネルオーディオコネクター | Jp-22 |
| JBAT1 | クリアCMOSジャンパ | Jp-24 |
| JCI1 | ケース開放センサーコネクター | Jp-23 |
| JFP1, JFP2 | フロントパネルコネクター | Jp-19 |
| JPWR1 | ATX 24ピン電源コネクター | Jp-13 |
| JPWR2 | ATX 8ピン電源コネクター | Jp-13 |
| JTPM1 | TPMモジュールコネクター | Jp-22 |
| JUSB1 | USB 2.0拡張コネクター | Jp-20 |
| JUSB2 | USB 3.0拡張コネクター | Jp-21 |
| M_PCIE_1 | Mini PCIe拡張スロット | Jp-16 |
| PCI_E | PCIe拡張スロット | Jp-16 |
| SATA1~4 | SATAコネクター | Jp-17 |

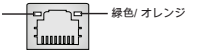
# I/Oパネルクイックガイド




**▸VGAポート**
外部モニターに映像をアナログ出力する端子です。

**▸HDMIポート**
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は同一端内で映像信号と音声信号をデジタル出力することができます。信号の劣化が少なく、接続が簡単であることから、急速に普及が進んでいる規格です。

**▸LAN**
コンピューターをネットワーク環境へ接続する際に使用します。




| LED | 色 | LED状態 | コンディション |
|---|---|---|---|
| 左 | 黄色 | Off | ネットワークに接続していません。 |
| | | On(Steady) | ネットワークに接続しています。 |
| | | On(flashing) | 通信中です。 |
| 右 | 緑色 | Off | 10 Mbits/秒で通信しています。 |
| | | On | 100 Mbits/秒で通信しています。 |
| | オレンジ | On | 1000 Mbits/秒で通信しています。 |

**▸光学S/PDIF出力**
S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format)コネクターは光学ファイバーケーブル経由で、外付けのスピーカーに音声ソースを出力するためのインターフェイスです。

**▸マウス/キーボード**
マザーボードはPS/2®、マウス/キーボードを接続するための標準PS/2®、マウス/キーボードミニDINコネクターが各一個ずつ設けられています。

**▸クリアCMOSボタン**
本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのボタンを押してください。

**▸USB 2.0ポート**
キーボードやマウスなどのUSB 2.0機器を本製品へ接続する場合に使用します。

**▸USB 3.0ポート**
USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超速度)。

**注意**

*USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

**▸Wi-Fiアンテナコネクター**
本製品に付属されたWi-Fiアンテナケーブルを Wi-Fiモジュール上のアンテナコネクターに挿入します。

**注意**

- *アンテナをより明らかな場所に置き、できるだけアクセスポイントに接近します。*
- *アンテナを鉄製のテーブルの下に置かないで、または電子装置に近づかないでください。*
- *シングルが弱い場合には、アンテナを最善の口ケーションに調整してください。*

**▸eSATAポート**
eSATA (外付けのSATA)ポートはeSATAハードドライブを接続します。

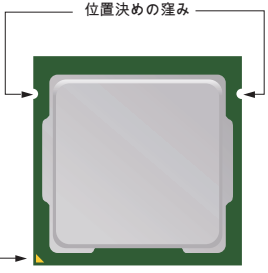
**▸オーディオポート**
各チャンネルごにコネクター部の色を分類しており、ジャックの色と合わせることによって簡単に接続が可能です。

- 青色-Line in: 外付けCDプレイヤー、オーディオプレイヤーなどの機器を接続します。
- 緑色- Line out: スピーカあるいはヘッドホンを接続します。
- ピンク- Mic: マイクを接続します。

# CPUに関する注意事項

## LGA 1155 CPUについて

マザーボードの置くことには、CPUを正しく並べるために、LGA1155 CPUのヒートスプレッダ側には位置決めの窪み2箇所、黄色い三角印一個があります。黄色い矢印マークが指した方向をピン1の方向に向けて装着します。




**注意**

***過熱***

*過熱が起こるとCPUやシステムに破損を与える恐れがあります。システム組み立て後初回起動時に必ずCPUファンが正常に動作していることを確認してください。CPUクーラーをマザーボードへ装着する際、必要に応じてCPUとの接触面に適切な量のシリコングリスを塗布してください。*

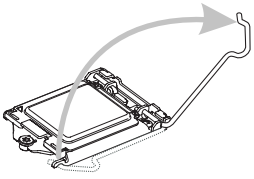
***CPUの交換***

*CPUを交換する場合は必ずコンセントからATX電源コードを抜いた後に行ってください。通電中のCPUの交換はCPUの破損を招くだけでなく、感電する危険性があります。*

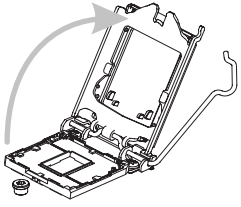
## CPUおよびクーラーの装着

CPUを取り付ける際、過熱を防ぐためにCPUクーラーをCPUに密着するように確実に取付けてください。下記の手順に従って正しくCPUとCPUクーラーを装着してください。装着方法を誤ると最悪の場合はCPUやマザーボードなどの破損を招きます。

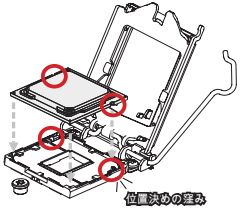
1. 最大開放位置まで ローディングレバーを外して起こします。



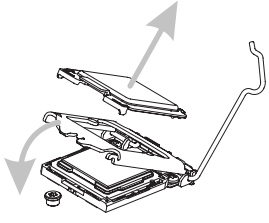
2. レバーが最大開放位置に引っ張られると、ローディングプレートが自動的に起こします。**CPUソケットのピンを触れないで下さい。**



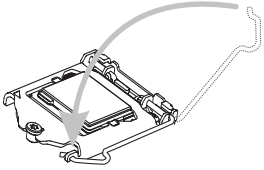
3. CPUを並べてCPUソケットに合わせます。下向きの金属接点のある台座でCPUを固定してください。位置決めの窪みがCPUソケットの縁と一列に並び、ぴったり合うことを確保します。



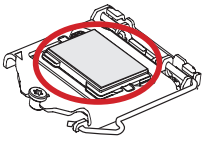

4. ローディングプレートを閉めて、保護用のプラスチックキャップを外します。



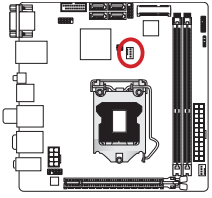
5. CPUが正しくソケットに収まっていることを確認してください。レバーを下ろして固定つまみの下にロックします。



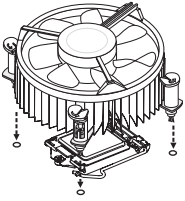
6. 効果的な放熱とCPUの過熱の防止のために、CPUの上に薄い層の熱ペースト（または熱テープ)を均等に塗布してください。



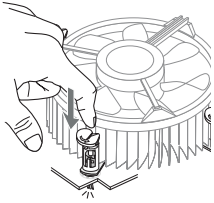
7. マザーボードのCPUファンコネクターを探し出してください。



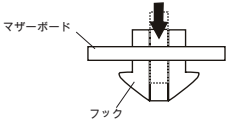
8. ファンのワイヤがファンコネクターに向き、それにフックが穴に似合って、ヒートシンクをマザーボードに置きます。



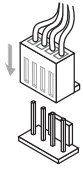
9. CPUクーラーの四隅のピンをマザーボードの固定穴に合わせ、ゆっくりと押し込みます。ぴったりすると、クリックが聞こえるべきです。



10. 位置が正しいことを確認します。




11. 最後に、CPUファンケーブルをマザーボードのコネクターに接続します。



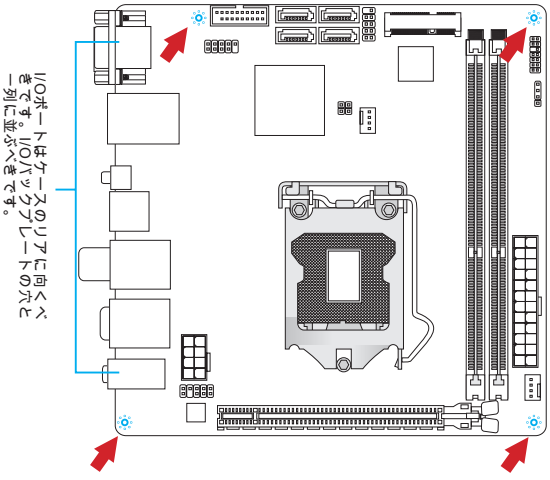
**注意**

- *損害を防止するために、CPUソケットのピンを触れないで下さい。*
- *システムを起動する前に、必ずCPUクーラーがしっかり装着されたことを確認してください。*
- *ソケットに添付されるプラスチックカバーは捨てないでください。CPUを外して保管する場合は、このプラスチックカバーを装着し、ソケットのピンを保護してください。*
- *CPUファンの装着についてはCPUファンの同梱の説明書をご参照ください。*

日本語

## 取付穴

マザーボードをインストールする時、最初にマザーボードに対して必要な取り付けスタンドをケース内の取付プレートにインストールしてください。ケース同梱のI/Oバックプレートをマザーボードの同梱物と共に提供されたI/Oバックプレートに取り替えます。I/Oバックプレートがねじを使用しないで、簡単にケースに嵌め込めるべきです。取付プレートのスタンドをマザーボードのねじ穴と整列させて、ケースと共に提供されたねじでマザーボードを固定します。ねじ穴の位置が以下のように表示されます。詳細についてはケース同梱のマニュアルを参照してください。



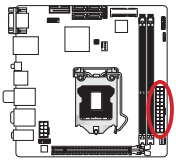

**注意**

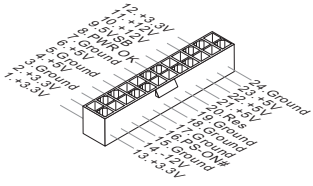
- *マザーボードを平面にインストールして、不要な破片の発生を防止します。*
- *マザーボードの損害を防止するために、マザーボードの回路とケースの間の接触あるいはケースに取り付けた不必要なスタンドオフが禁止されます。*
- *ショートを引き起こす恐れがあるために、マザーボード/ケースの内に金属のコンポーネントを取り付けないことを確認してください。*

## 電源

### JPWR1: ATX 24ピン電源コネクター

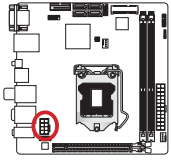
ATX　24ピン電源を接続します。接続の際にはコネクターの向きに注意して奥までしっかり差し込んでください。通常はコネクターのフックの向きを合わせれば正しく接続されます。

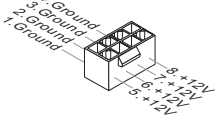





### JPWR2: ATX 8ピン電源コネクター

この電源コネクターは、CPUに12Vの電源を供給します。



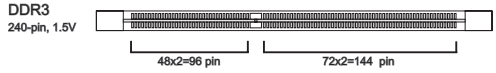



**注意**

*本製品を動作させるには上記のコネクターを正しく接続している必要があります。*

# メモリ

これらのDIMMスロットはメモリモジュールのインストール用です。最新のメモリモジュール対応表は下記のホームページを参照ください。http://www.msi.com/service/test-report




## デュアルチャンネルモードソケットルール

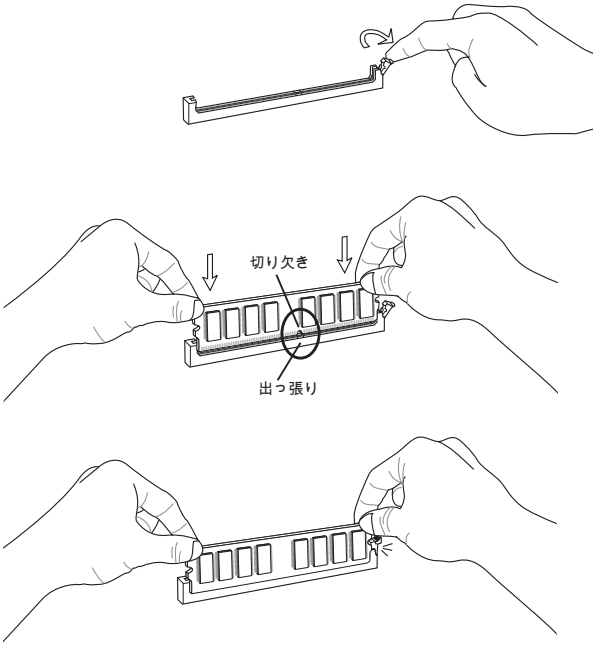
デュアルチャンネルメモリアクセス方式は、二つのメモリデータバスを同時に使用してデータの読み書きを行うことによりアクセススピードを向上させます。デュアルチャンネルを有効にするには、以下の組み合わせでメモリモジュールを装着します。

**注意**

- *DR3メモリモジュールとDDR2メモリモジュールは相互に物理的・電気的規格の互換性がありません。本製品はDDR3メモリスロットを搭載しており、DDR3メモリモジュールを必ずご利用願います。本製品ではDDR2メモリモジュールはご利用頂けません。*
- *デュアルチャンネルアクセスを有効にする為には同一メーカーの同一メモリモジュールを装着してください。*
- *チップセットの仕様により、各DIMMスロットに8GBメモリモジュールを装着した場合正常に認識されません。(16GB未満での認識となります)*

## メモリモジュールの装着

1. メモリモジュール中央付近には左右非対称の場所に切り欠きが 1 ヶ所設けられており、このため間違った向きでは差し込めないように作られています。
2. DIMMメモリモジュールをDIMMスロットへ垂直に差し込むとDIMMスロットの両側にあるモジュール固定ラッチが自動的に閉じ、モジュールを固定します。
3. 電源投入前にモジュールが両側のモジュール固定ラッチによって正しく固定されているかどうかを必ず確認してください。

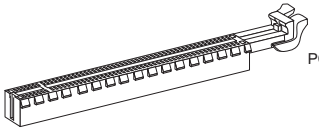


# 拡張スロット

本製品は離散的なグラフィックスあるいはオーディオカードなどの拡張カードのために、多くのポートを搭載しています。

## PCIeスロット

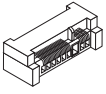
PCIeスロットはPCIeインターフェース拡張カードをサポートします。



PCIe 3.0 x16スロット

## Mini-PCIe/ m-SATAスロット

このスロットはミニPCIeあるいはm-SATAインターフェイスカードをサポートします。



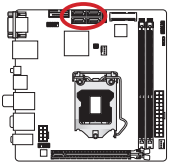
**注意**

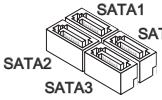
*拡張カードの取り付け・取り外しの際はシステムの電源を落とし、必ず電源プラグを抜いてください。拡張カードのマニュアルを参照し、ジャンパ、スイッチ、BIOSなど必要なハードウェア設定、ソフトウェア設定を全て実行してください。*

# 内部コネクター

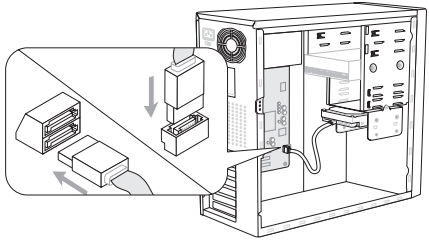
## SATA1~4: SATAコネクター

このコネクターは高速SATAインターフェイスポートです。一つのコネクターにつき、一つのSATAデバイスを接続することができます。SATAデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。






SATA1~2 (6Gb/s)
SATA3~4 (3Gb/s)



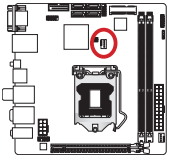
* MBレイアウト参照図

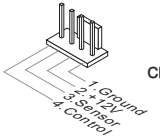
**注意**

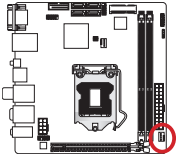
- *多くのSATAデバイスも電源から電源ケーブルを必要とします。そんなデバイスはディスクドライブ (HDD)、フラッシュメモリドライブ (SSD)と光学ドライブ (CD/ DVD/ Blu-Ray)を含みます。詳細についてはデバイスのマニュアルをご参照ください。*
- *多くのコンピューターケースは大きいSATAデバイスを必要とします。例えば、HDD、SSDと光学ドライブ、ケース内に固定されます。装着の詳細についてはケースまたはSATAデバイスの同梱のマニュアルをご参照ください。*
- *SATAケーブルは90度以上の角度に折り曲げないようご注意ください。データ損失を起こす可能性があります。*
- *SATAケーブルの両端が同一です。然し、スペースの節約のために、平らなコネクターに接続することをお薦めします。*

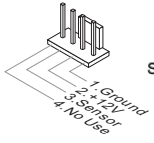
## CPUFAN,SYSFAN1: ファン電源コネクター

ファン電源コネクターは+12Vの冷却ファンをサポートします。本製品にはシステムハードウェアモニタチップセットを搭載すると、CPUファンコントロールを利用するために、スピードセンサー付けの、特に設計されたファンを使用しなければなりません。必ずすべてのファンを接続してください。部分のシステムファンがマザーボードに接続されなくて、その代わりに直ちに電源に接続されます。システムファンを何れかの利用可能なシステムファンコネクターに接続することができます。





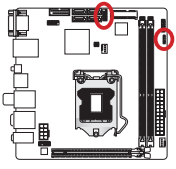


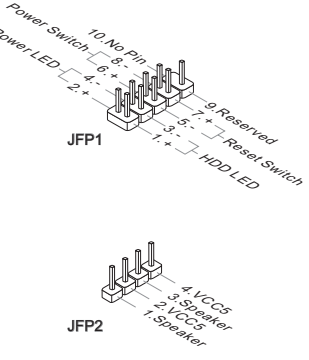

**注意**

- *CPUメーカーが推奨するファンを参照してください。*
- *CPUFANコネクターはスマートファンコントロールをサポートします。Control Center II ユーティリティをインストールして、CPUの温度によって自動的にファンの回転数をコントロールします。*
- *すべてのシステムファンの接続にはマザーボードのポートが足りない場合、アダプタが利用できて、ファンを直ちに電源に接続します。*
- *最初の起動の前に、ケーブルがファンの葉身にぶつかるのを防止します。*

## JFP1, JFP2: フロントパネルコネクター

本製品にはケースのフロントパネルスイッチや電源 / HDDアクセスLED用にフロントパネルコネクターが用意されています。JFP1はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。フロントパネルコネクターをインストールする時に、同封のmConnectorを使用して、インストールを簡単にしてください。コンピューターケースからワイヤを全部mConnectorに差し込んで、そしてmConnectorをマザーボードに差し込みます。



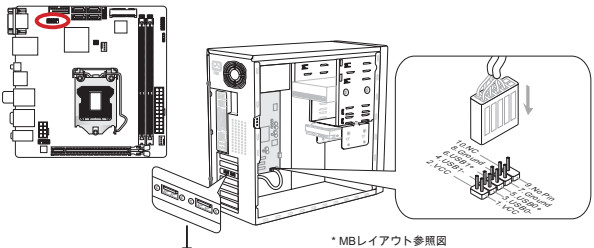



### 注意

- *ケースからのコネクターの上に、小さい三角でマークされたピンは陽極ワイヤです。以上の図やmConnectorにはの文字によって、正確なコネクターの向きと配置を決定します。*
- *コンピューターケースのフロントパネルコネクターの大部分は主としてJFP1に挿入されています。*

## JUSB1: USB 2.0拡張コネクター

このコネクターは高速USB周辺機器、例えば、外付けUSB　HDDやデジタルカメラ、MP3プレイヤー、プリンタ、モデムなど様々な機器の接続に対応しています。




* MBレイアウト参照図

USB 2.0ブラケット (オプション)

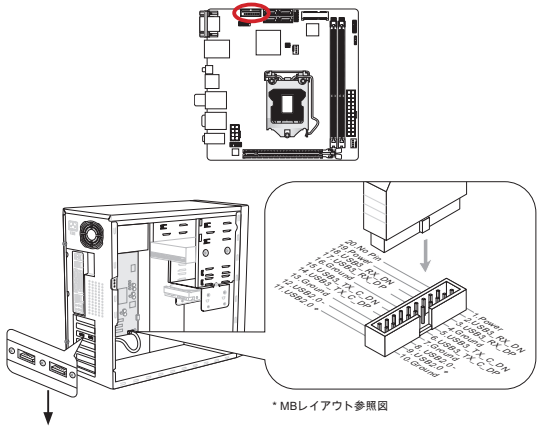
JUSB1 **(赤いマーク)**コネクターはMSI独自のSuperChargerテクノロジをサポートします。このテクノロジで、セルラー方式の電話あるいは他のUSB電源供給デバイスに急速USB充電機能を実現することができます。本機能を有効にするために、MSI Super-Chargerアプリケーションをコンピューターにインストールしてください。アプリケーションを"On"に設定すると、JUSB1を通じてスマートフォンの急速充電を実現することができますが、データの転送や同調が無効になります。JUSB1コネクターをUSB 2.0コネクターとして働くために、アプリケーションを"Off"に設定してください。システムがスタンドバイまたはスリープモード (S3/ S4/ S5)には、SuperChargerモードが自動的に有効になります。

**注意**

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *安定充電のため1つだけのデバイスを接続することをお勧めします。*
- *SuperChargerテクノロジをサポートするモデルについては、MSI　WEBサイトを参照して下さい。*
- *iPadの場合には、JUSB1 **(赤いマーク)**はS3、S4、S5状態にはやはりiPadに充電できます。*
- *S1状態に充電している時、デバイスを切断しないで下さい。*

## JUSB2: USB 3.0拡張コネクター

USB 3.0ポートはUSB 2.0デバイスと併用できます。データ転送速度は最大5 Gbit/sまでをサポートします (超高速)。




* MBレイアウト参照図

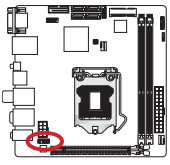
USB 3.0ブラケット (オプション)

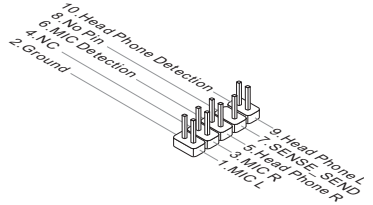
### *注意*

- *VCCピンとGNDピンは必ず接続してください。接続しない場合、機器に重大な損傷を及ぼす恐れがあります。*
- *USB 3.0デバイスを使用前に、必ずUSB 3.0ケーブルでデバイスをUSB 3.0ポートに接続します。*

## JAUD1: フロントパネルオーディオコネクター

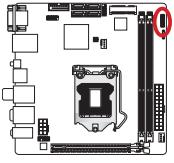
フロントパネルオーディオピンヘッダを使用するとケースのフロントパネルからのオーディオ出力が可能になります。ピン配列はインテル®のフロントパネル接続デザインガイドに準拠しています。



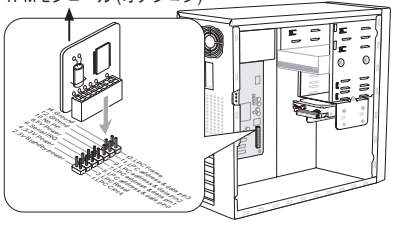



## JTPM1: TPMモジュールコネクター

このコネクターはTPM (Trusted Platform Module)を接続します。詳細についてはTPMセキュリティプラットホームマニュアルを参照して下さい。



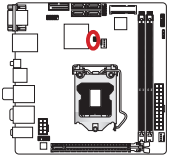
TPMモジュール (オプション)

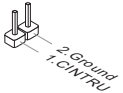


* MBレイアウト参照図

## JCI1: ケース開放センサーコネクター

このコネクターには2ピンのケーススイッチを接続します。ケースを開けると開放センサーがショートします。システムにはこの開放信号が記録され、警告メッセージが画面に表示されます。警告メッセージを消すには、BIOS画面を開いてメッセージを消去します。

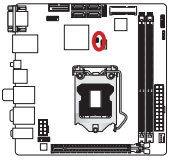




# ジャンパ

## JBAT1: クリアCMOSジャンパ

本製品にはBIOSの設定情報を保持するなどの目的でCMOSメモリを搭載しており、搭載するボタン電池から電力を供給することで情報を保持しています。このCMOSメモリに蓄えられたデバイス情報によって、OSを迅速に起動させることが可能になります。システム設定をクリアしたい場合はこのジャンパを押してください。






データを保存




データをクリア

**注意**

*システムがオフの間に、このジャンパをショートすることでCMOS　RAMをクリアします。それからジャンパを開きます。システム起動時のCMOSのクリアは絶対止めてください。マザーボードの破損や火災などに及ぶ危険があります。*

# ドライバーとユーティリティ

OSをインストールした後、パフォーマンスを最大化するために、ドライバーをインストールする必要があります。MSIのマザーボードはドライバーディスクを付いてます。ドライバーはコンピューターがより効果的にマザーボードを利用させて、提供の何れかの特別な機能を利用します。

ウィルスからコンピューターを保護するために、バンドルされたセキュリティプログラムをインストールすることができます。それに、他のさまざまなユーティリティを含みます。

## Total Installer

Total Installerが使いやすくて、必要なドライバーの発見には役立ちます。以下のステップに従ってドライバーとユーティティをインストールします。

1. MSIドライバーディスクを光学ドライブに挿入します。OSにはautorunが有効にすると、セットアップ画面が自動的に表示されます。
2. Total Installerをクリックします。ポップアップダイアログが表示され、必要なドライバーを全部リストされます。




クリックします。

3. ドライバー覧表にはチェックボックスを選択します。
4. **Install**ボタンをクリックします。
5. ソフトウェアのインストールが進行中です。完了すると、システムの再起動を促されます。
6. **OK**をクリックして完了します。
7. システムを再起動します。

同じ方法でユーティリティをインストールできます。

# BIOSの設定

CLICK BIOS IIはMSIにより開発し、マウスとキーボードでBIOSのパラメーターを設定するために、パラメーターグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。

CLICK BIOS IIで、ユーザーがBIOSの設定を変更し、CPUの温度を監視し、ブートデバイス優先順序を選択し、およびCPUの名前、DRAM容量、OSバージョンとBIOSバージョンなどのシステムの情報を見ることができます。バックアップ、または他人と共有するために、パラメーターデータをインポート/エクスポートすることもできます。インターネットに接続した後、ユーザーがインターネットをブラウズし、メールをチェックし、システムをライブアップデートすることができます。

## BIOSセットアップ画面の起動

電源を投入するとハードウェアの初期化が始まり、POST(Power On Self Test)画面が現れます。以下のメッセージが表示されている間に、<DEL>キーを押してBIOSセットアップ画面を呼び出します。

**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**

**(<DEL>キーを押してセットアップ画面を呼び出して、F11キーを押してブート画面を呼び出す。)**

<DEL>を押す前にこのメッセジーが消えてしまった場合、電源をいったん切ってから再び投入するか、<RESET>を押すかして、システムを再起動してください。<Ctrl>、<Alt>と<Delete>を同時に押しても再起動できます。

**注意**

*BIOSはパフォーマンスの向上や問題回避のために、継続的に変更/修正が加えられています。そのため、お手元の製品と本書の内容に食い違いが生じてしまう場合があります。予めご了承ください。*

## 概要

CLICK BIOS IIを開いた後、以下の画面が表示されます。




**注意**

*このガイドにはの図は参照用であり、ユーザーが購入したモデルと異なる場合があります。詳細についてはシステムの実際の画面を参照してください。*

**▸温度モニタ**

このブロックはプロセッサとマザーボードの温度を表示します。

**▸システム情報**

このブロックは時間、日付、CPUの名前、DRAM周波数、DRAM容量およびBIOSバージョンを表示します。

**▸BIOSメニュー選択**

これらのブロックはBIOSのメニューを選択します。以下のオプションが利用できます。

- **SETTINGS** - チップセットの機能とブートデバイスのための設定を指定します。
- **OC** - このメニューは周波数と電圧の調整の項目を含みます。周波数を増加すると、より優れた性能を実現できます。但し、高い周波数とヒートは不安定を引き起こす恐れがありますので、一般的なユーザーがオーバークロックを行うことをお薦めしません。
- **ECO** - このメニューは省エネ設定に関連します。
- **BROWSER** - この機能はMSI Winkiウェブブラウズを開きます。
- **UTILITIES** - バックアップとアップデートのユーティリティを含みます。

- **SECURITY** - このセキュリティメニューは権限のない人を設定に変更させないためです。本機能でシステムを保護します。

**▸ブートデバイス優先順序バー**
デバイスアイコンを移動して、ブート優先順序を変更します。
**▸ブートメニュー**
ブートメニューを開きます。この項目をクリックすると、直ちにデバイスからシステムを起動します。
**▸モード選択**
省エネあるいはオーバークロックのプリセットをロードします。
**▸メニューディスプレイ**
BIOS設定メニューを提供します。メニューにはパラメーターを変更できます。
**▸言語**
BIOSの設定の言語を選択します。

## ブートデバイス優先順序バー

このバーはブートデバイスの優先順序を表示します。明るいアイコンはデバイスの有効を表示します。




最優先 ⟶ 最低優先

アイコンを左/右にクリックして引っ張ると、ブート優先順序を指定します。

## サブメニュー

左手に三角が表示されている項目は、サブメニューがあることを示します。サブメニューはフィールドのパラメーターのための追加のオプションを含みます。サブメニューに入るには、矢印キー( ↑↓ )/マウスで項目をハイライトして<Enter>キーを押します/マウスの左ボタンをダブルクリックします。上位のメニューに戻るには<Esc>キーを押します/マウスの右ボタンをクリックします。

## ヘルプキー

<F1>を押すと使用すべきキーやハイライトされた項目の選択肢の解説がポップアップウィンドウであきます。ヘルプウィンドウを閉じるには、<Esc>キーを押してください。

## 操作

CLICK BIOS IIはマウスとキーボードでBIOS設定をコントロールすることを可能になります。下表はホットキーおよびマウス操作を列挙して解説します。

| ホットキー | マウス | 解説 |
|---|---|---|
| <↑↓→← > |  カーソルを移動 | 項目を選択 |
| <Enter> |  左ボタンをクリック/ダブルクリック | アイコン/ 項目を選択 |
| <Esc> |  右ボタンをクリック | サブメニューから終了メニューにジャンパし、または前のメニューに戻る |
| <+> | | 数値を上げるか、または変更を行う |
| <-> | | 数値を下げるか、または変更を行う |
| <F1> | | ヘルプを参照 |
| <F4> | | CPUの仕様 |
| <F5> | | Memory-Zの画面を呼び出す |
| <F6> | | Optimized defaultsをロード |
| <F8> | | USBからOCプロファイルをロード |
| <F9> | | USBにOCプロファイルを保存 |
| <F10> | | 設定変更を保存して元に戻す |
| <F12> | | FAT/FAT32 USBドライブにスクリーンショットを保存 |

## OCメニュー

このメニューで高級なユーザーがオーバークロックを行えます。




**注意**

- *高級なユーザー以外にPCを手動でオーバークロックすることをお薦めしません。*
- *オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。不適当に操作すると、保証を無効にさせ、またはハードウェアを破損する危険性があります。*
- *ユーザーがオーバークロックに精通していない場合、OC Genieで簡単なオーバークロックを行うことをお勧めします。*

**▸Current CPU/ DRAM Frequency**

CPUとメモリスピードのクロックを表示します。読取専用です。

**▸CPU Base Frequency [10KHz]**

この項目はCPUベースクロック (10KHz)を設定します。設定値を調整すると、CPUをオーバークロックできます。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

**▸Adjust CPU Ratio**

プロセッサの内部クロックのスピードを決定する倍率をコントロールします。プロセッサが本機能をサポートする場合には有効です。

**▸Adjusted CPU Frequency**

調整したCPU周波数を表示します。読取専用です。

**▸Adjust CPU Ratio in OS**

この項目を有効にすると、MSI Control CenterでOSにはCPU倍率を変更できます。

▸ Internal PLL Overvoltage
PLL電圧を調整します。

▸ EIST
拡張版インテル®SpeedStepテクノロジ(EIST)の有効/無効を設定します。Speed Stepテクノロジは CPUの負荷に応じて電圧と周波数を変化させ、パフォーマンスと省電力を両立させCPUの発熱を抑える機能です。拡張版インテル® Speed Stepテクノロジ(EIST)をサポートするCPUを搭載した場合に設定が可能です。

▸ Intel Turbo Boost
仕様を決めてCPU性能を向上するインテルTurbo Boostを有効か無効にします。 (アプリケーションがプロセッサの最高の性能状態を要求します。)

▸ Enhanced Turbo
本機能はすべてのCPUコアのために、速度をインテルTurbo Boostの最大の周波数に増加し、著しくCPUの性能を高めます。

▸ My OC Genie
OC Genieパラメーターがユーザーによってカスタマイズするかどうかを選択します。[Default]に設定すると、 OC Genieがデフォルト OC関連のパラメーターでシステムをオーバークロックします。[Customize]に設定すると、OC Genie機能のために、手動で以下の関連の“My OC Genie option”サブメニューを設定します。

▸ My OC Genie option
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸ My OC Genie GT Overclocking
OC Genie機能のために統合したグラフィックスのオーバークロックを有効か無効にします。

▸ My OC Genie GT Ratio
OC Genie機能のためにGT倍率を指定します。

▸ Adjusted My OC Genie GT Frequency
OC Genieが起動される時、iGPU周波数を表示します。読取専用です。

▸ DRAM Reference Clock
CPUのためのDRAM参照クロックを指定します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸ DRAM Frequency
DRAM周波数を調整します。オーバークロックによる故障は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

▸ Adjusted DRAM Frequency
調整したDRAM周波数を表示します。読取専用です。

▸ DRAM Timing Mode
この項目でDRAMタイミングがDRAMモジュールのSPD (Serial Presence Detect) EEPROM情報によりコントロールするかどうかを決定します。[Auto]に設定すると、DRAMタイミングを有効にして、以下の[Advanced DRAM Configuration]メニューがSPDの情報を基に、自動的に最適な設定を行います。[Link]あるいは[Unlink]に設定すると、以下のメニューを手動で設定します。

▸Advanced DRAM Configuration
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Command Rate
DRAMコマンド率をコントロールします。

▸tCL
SDRAMが読み込みコマンドを受信した後読み込みを開始するまでのタイミング遅延であるCASレイテンシーを設定します。

▸tRCD
RAS(行アドレス信号)とCAS(列アドレス信号)の信号間隔を手動で設定します。一般的にクロックサイクル値が小さいほどDRAMの動作速度が上がります。

▸tRP
DRAMがリフレッシュに必要とする電荷を蓄積する時間を手動で設定します。RAS信号のクロック数がこの時間を規定しますが、電荷を蓄積するための時間が足りない場合はDRAMのリフレッシュは不完全になり、DRAMがデータを保持できなくなることがあります。システムに同期DRAMをインストールした場合のみこの項目が利用できます。

▸tRAS
RAS(行アドレス信号)が発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tRFC
RFCが発信してからデータが読み出されるまでの時間を決定します。

▸tWR
プリチャージが掛かる前のデータの書込みに要する時間を手動で設定するのがtWRです。この設定ではプリチャージが掛かる前に、書込みバッファのデータがメモリセルに完全に書き込まれるように設定する必要があります。

▸tWTR
同じメモリバンク内で処理される書き込み命令から読み取り命令までの間隔時間を手動で設定します。読み取り命令の始める前にI/O gatingがセンス増幅器を増速駆動できます。

▸tRRD
異なるメモリバンク間でデータアクセスを行うための遅延時間を手動で設定します。

▸tRTP
データ読み込みとプリチャージ命令の時間間隔をコントロールします。

▸tFAW
tFAWタイミングを設定します。

▸tWCL
tWCLタイミングを設定します。

▸tCKE
DRAMモジュールのためにパルス幅を設定します。

▸tRTL
ラウンドトリップ遅延の設定を行います。

▸Advanced Timing Configuration
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。各チャンネルのための高級なメモリタイミングを設定できます。

▸tRRDR
同じDIMM、異なる列の読み取り。

▸tRRDD
異なる列の読み取り。

▸tWWDR
同じDIMM、異なる列の書き取り。

▸tWWDD
異なる列の書き取り。

▸tRWDRDD
同じ/異なるDIMM、異なる列の読み書き。

▸tWRDRDD
同じ/異なるDIMM、異なる列のの読み書き。

▸tRWSR
同じ列の読み書き。

▸MRC Fast Boot
MRC Fast Bootを有効/無効にします。

▸GT OverClocking
統合したグラフィックスのオーバークロックを有効か無効にします。

▸GT Ratio
統合グラフィックス周波数の倍率をコントロールし、統合したグラフィックスが異なる周波数組合せで動作させます。

▸Adjusted GT Frequency
iGPU周波数を表示します。読取専用です。

▸Spread Spectrum
本機能はクロック変換器パルスを変調することで、電磁妨害を軽減する効果があります。

**注意**

- *特に電波障害などの問題が無い場合は、システムの安定性と性能を確保するために[Disabled]に設定して下さい。また、電波障害などが発生した場合は、必ず[Enabled]に設定して障害の軽減に努めて下さい。*
- *Spread Spectrumの値は大きければ大きいほどノイズ除去効果が高まりますが、システムの安定度は低下します。*
- *オーバークロック動作実験をする場合は、必ず[Disabled]に設定して下さい。*

▸CPU Core OCP Expander
このアイテムはCPU Over Current Protectionの制限を拡張するために使用されます。より高い拡大数値はより小さなCPU保護を示します。それで、CPUの破損を防止するために、必要な場合にはCPUの電圧を慎重に調整してください。

▸CPU Core Engine Speed
CPUコア電圧を安定するやリプルレンジを最小化するために、PWMの動作速度を上げます。PWMの動作速度を上げると、MOSFETの温度が上げる恐れがあります。それで、設定値を増加する前に、必ずMOSFETのための冷却解決策が充分に準備されることを確認してください。

▸CPU Core Voltage/ CPU I/O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
各種の電圧を調整します。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
現在のCPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU電圧を表示します。読取専用です。

▸Overclocking Profiles
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
この項目に入力して名前を付けます。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
選択したプロファイルのために、現在のオーバークロック設定をROMに保存します。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
ROMから保存したプロファイル設定をロード/クリアします。

▸OC Profile Save to USB
現在のオーバークロック設定をUSBドライブに保存します。

▸OC Profile Load from USB
USBドライブから保存した設定をロードします。

▸CPU Specifications
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはCPUのキー機能を全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F4]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸CPU Technology Support
<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたCPUのサポートするテクノロジを示します。読取専用です。

▸MEMORY-Z

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。サブメニューにはDIMMの設定やタイミングを全部強調表示します。情報はモデルにより異なる場合があり、読取専用です。[F5]を押すと、いつでもこの情報をアクセスできます。<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸DIMM1~2 Memory SPD

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。装着されたメモリの情報を示します。

▸CPU Features

<Enter>キーを押すと、サブメニューが表示されます。

▸Active Processor Cores

アクティブプロセッサコアの数を選択します。

▸Limit CPUID Maximum

この項目は、古いオペレーティングシステムなどを利用する際にシステムのスピードを制限するために用います。

▸Execute Disable Bit

本機能を有効にすることで、「バッファオーバーフロー攻撃」と呼ばれる悪意を持った行為からシステムを保護することができます。いつでもこの機能を有効に保持のをお勧めします。

▸Intel Virtualization Tech

この項目ではインテル仮想化テクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Intel VT-D Tech

この項目ではインテルVT-Dテクノロジの有効/無効を選択できます。詳しい情報についてはインテル社のWebサイトを参照してください。

▸Power Technology

Intel Dynamic Powerテクノロジモードを選択します。

▸C1E Support

CPUがアイドル状態の時に消費電力を低減できます。ただし、全てのCPUがこの拡張命令(C1E)をサポートしているわけではありません。

▸OverSpeed Protection

本機能はCPUの消費電力だけではなく、現在のCPU動作も監視します。ある程度を超えると、プロセッサが自動的にクロック回転速度を落とします。CPUをオーバークロックしたい場合には、この項目を[Disabled]に設定してください。

▸Intel C-State

C-stateはアイドル動作時のプロセッサ消費電力を削減します。C-stateテクノロジをサポートするCPUを搭載した場合に、この項目が表示されます。

▸ **Package C State limit**
C-stateモードを選択します。

▸ **Long duration power limit (W)**
長時間稼働時のTDP電力制限を調整します。

▸ **Long duration maintained (s)**
長時間稼働時の電力制限維持時間を調整します。

▸ **Short duration power limit (W)**
短時間のTDP電力制限を調整します。

▸ **Primary/ Secondary Plane Current limit (A)**
ターボ倍率のために、CPU (プライマリプレーン)/ iGPU (セカンダリプレーン)の現在の数値制限を調整します。

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**
ターボブーストのために、CPU (プライマリプレーン)/ iGPU (セカンダリプレーン)の現在の数値制限を調整します。

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**
CPU各コアの倍率制限を表示します。

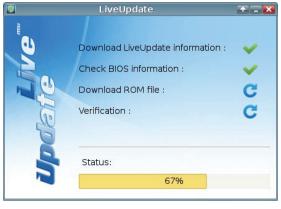
## Live UpdateでBIOSをアップデートする

この画面はOSに入る前に、Live Updateユーティリティでbiosをアップデートする方法を教えます。インターネットに接続する時、Live Updateは自動的にBIOSをアップデートします。以下の説明に従ってLive Updateユーティリティでbiosをアップデートします。

1. BIOS UTILITIESメニューにはLive Updateボタンをクリックします。 (Winkiがインストールされたすべきです。)




2. 必要なら設定ボタンをクリックして接続をセットアップします。
3. 次のボタンをクリックします。
4. Live Updateは自動的にBIOSのバージョンを検知し、適切なファイルをダウンロードします。




5. 確認ボタンをクリックしてBIOSをアップデートします。




**注意**

*システムがうまく動作している場合は、BIOSをアップデートしないで下さい。*

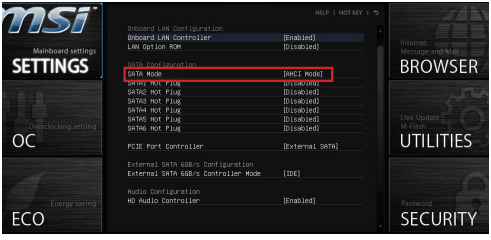
# Windows XPのインストールの注意事項

本章はIDEあるいはAHCIモードにはWindows XPのインストールについての注意事項を解説します。

## IDEモードにはWindows XPのインストール

AHCIモードにはストレージデバイスにインストールされたことをサポートしないために、Windows XPをインストールする中に、ユーザーが失敗し、それにブルースクリーンに遭遇する可能性があります。それでもWindows XPをOSとしてインストールすると、以下のようにBIOS項目を変更してください。

1. BIOS Setup章を参照してBIOSをアクセスします。
2. SETTINGS → Integrated Peripherals → SATAモードを選択します。




3. SATAモードをIDEモードに変更します。
4. SETTINGS → Save & Exit → Save changes and rebootの順序で進みします。
5. Windows XPのOSをインストールします。

## AHCIモードにはWindows XPのインストール

AHCIモードにはWindows XPをOSとしてインストールすると、予めWindows XPのためにAHCIモードを準備してください。

### インテルAHCIドライバーディスクの作成

以下の説明に従って“Intel® AHCI Driver”を作成してください。

- MSI DVDをDVD-ROMドライブに挿入します。
- セットアップ画面には“Browse CD”をクリックします。
- \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86あるいはf6flpy-x64からすべての内容をフォーマットされたフロッピーディスクにコピーします。
- ドライバーディスケットの作成が完了します。

**注意**

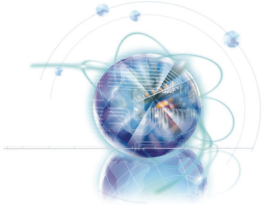
*下記のWEBサイトからドライバーをダウンロードすることができます。*

*http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip*

**Windows XPのOSのインストール:**

以下のステップに従ってインストールを行ってください。

1. BIOSをアクセスし、SATAモードをAHCIモードに設定し、それから変更を保存して終了します。後で再起動します。
2. USBフロッピーディスクドライブがPCに接続されたことを確認してください。
3. Windows XPをインストールしてください。Windowsのセットアップ画面には“Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”というメッセージが表示されると、“F6”キーを押します。
4. AHCIドライバーを含むフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
5. 次の画面が表示されると、“S”キーを押して追加のデバイスを指定します。
6. 備え付けのリストからIntel 7 Series/C216 Chipset Family SATA Controllerを選択します。
7. オンスクリーンの説明に従ってインストールを完成します。



繁體中文

# Z77IA-E53 系列

# 主機板規格

### 支援處理器

- 支援 LGA 1155 架構的第三代 Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® 處理器

### 晶片組

- Intel® Z77 晶片組

### 支援記憶體

- 2 條 DDR3 DIMM 記憶體插槽支援 DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(超頻), 2200*/2400*/2600*/2667*/2800*MHz (超頻, 並需搭配 22nm 處理器)，支援總合最高 16GB
- 支援雙通道模式

### 網路

- 由 Realtek® 8111E 支援 LAN 10/100/1000 快速乙太網路
- 支援 Wi-Fi 802.11 b/g/n

### 藍牙

- 支援藍牙 3.0+HS 規格

### 音效

- 搭載 Realtek® ALC892 晶片，呈現高音質表現
- 支援 8 聲道音效，高品質音源輸出
- 符合 Azalia 1.0 規格

### SATA

- 2 個 SATA 6Gb/s 連接埠 (SATA1~2)，由 Intel® Z77 支援
- 2 個 SATA 3Gb/s 連接埠 (SATA3~4)，由 Intel® Z77 支援

### RAID

- SATA1~4 支援 Intel® Rapid Storage Technology (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)，由 Intel® Z77 支援

### USB 3.0

- 2 個背板 USB 3.0 連接埠，由 Intel® Z77 支援
- 1 個內建 USB 3.0 接頭，由 Intel® Z77 支援

## 接頭及按鈕

■ 背板
- 1 個 HDMI® 連接埠**, 支援解析度高達 1920x1200 @ 60 Hz
- 1 個 VGA 連接埠**, 支援解析度高達 2048x1536 @ 75 Hz
- 1 個網路連接埠
- 2 個 USB 3.0 連接埠
- 1 個清除 CMOS 按鈕
- 1 個光纖 S/PDIF-out 連接埠
- 1 個 PS/2 鍵盤 / 滑鼠複合式連接埠
- 4 個 USB 2.0 連接埠
- 1 個 Wi-Fi 天線接頭
- 1 個 eSATA 連接埠
- 3 個音效連接埠

(**本主機板透過任 2 個影像輸出端口搭配，支援雙顯示功能)

■ 內建接頭
- 1 個 USB 2.0 接頭
- 1 個 USB 3.0 接頭
- 1 個 TPM 模組接頭
- 1 個音效接頭
- 1 個機殼開啟接頭

## 插槽

■ 1 個 PCIe 3.0 x16 插槽
■ 1 個 Mini-PCIe / m-SATA 插槽

## 尺寸

■ Mini-ITX (17.0 公分 X 17.0 公分)

## 裝機孔

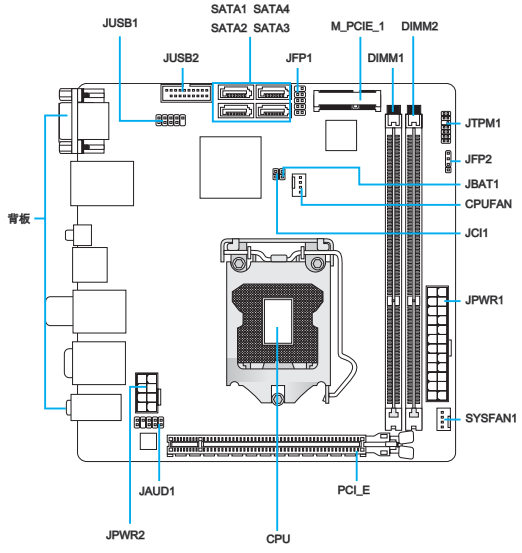
■ 4 個裝機孔

有關更多 CPU 的最新訊息，請至微星科技網站
http://www.msi.com/service/cpu-support

有關更多記憶體資訊，請至微星科技網站
http://www.msi.com/service/test-report

如須了解附件之型號以便進行選購，請至以下網頁依產品名稱搜尋：
http://tw.msi.com

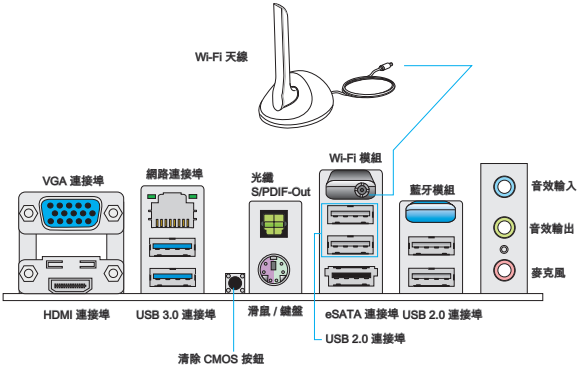
# 主機板接頭快速指南


JUSB1
SATA1 SATA4
SATA2 SATA3
M_PCIE_1
DIMM2
JUSB2
JFP1
DIMM1
JTPM1
JFP2
JBAT1
CPUFAN
背板
JCI1
JPWR1
SYSFAN1
JAUD1
PCI_E
JPWR2
CPU

## 主機板接頭對照說明

| 連接埠名稱 | 連接埠類型 | 頁碼 |
|---|---|---|
| 背板 | I/O 連接埠 | Tc-6 |
| CPU | LGA 1155 架構 CPU 插座 | Tc-9 |
| CPUFAN,SYSFAN1 | 風扇電源接頭 | Tc-18 |
| DIMM1~2 | DDR3 記憶體插槽 | Tc-14 |
| JAUD1 | 音效接頭 | Tc-22 |
| JBAT1 | 清除 CMOS 跳線 | En-24 |
| JCI1 | 機殼開啟接頭 | En-23 |
| JFP1, JFP2 | 面板接頭 | En-19 |
| JPWR1 | ATX 24-pin 電源接頭 | En-13 |
| JPWR2 | ATX 8-pin 電源接頭 | En-13 |
| JTPM1 | TPM 模組接頭 | Tc-22 |
| JUSB1 | USB 2.0 擴充接頭 | Tc-20 |
| JUSB2 | USB 3.0 擴充接頭 | Tc-21 |
| M_PCIE_1 | Mini PCIe 擴充接頭 | Tc-16 |
| PCI_E | PCIe 擴充接頭 | Tc-16 |
| SATA1~4 | SATA 接頭 | Tc-17 |

# 背板快速指南




**▸VGA 連接埠**

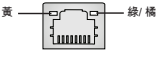
本 DB15-pin 的母接頭為接顯示器使用。

**▸HDMI 連接埠**

高畫質多媒體介面 (HDMI)，是一種全數位化影像/聲音傳輸介面，可以傳送無壓縮的音效訊號及視訊信號。HDMI 支援任何電視格式，包括標準、加強或高畫質視訊畫面，以及單一排線上的多聲道數位音效。

**▸網路連接埠**

標準 RJ-45 插座，可連上區域網路。




| LED | 顏色 | LED 狀態 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 左 | 黃 | Off | 網路連線未建立 |
| | | On (穩定狀態) | 網路連線已建立 |
| | | On (閃爍中) | 電腦正透過網路連接到另一台電腦 |
| 右 | 綠 | Off | 資料傳輸速率為每秒 10 Mbit |
| | | On | 資料傳輸速率為每秒 100 Mbit |
| | 橘 | On | 資料傳輸速率為每秒 1000 Mbit |

**▸光纖 S/PDIF-Out**

S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) 接頭，是透過光纖排線將數位音效傳輸到外部喇叭。

**▸滑鼠/鍵盤**

PS/2® 滑鼠/鍵盤組合的 DIN 接頭，可接 PS/2® 滑鼠/鍵盤。

**▸清除 CMOS 按鈕**

主機板上有個 CMOS RAM，是利用外接電池來保存系統的設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。要清除系統設定，請按本鈕來清除資料。

**▸USB 2.0 連接埠**

USB (通用串列匯流排) 連接埠是用來連接鍵盤、滑鼠或其它與 USB 相容的裝置。

**▸USB 3.0 連接埠**

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (SuperSpeed)。

***注意事項***

*要使用 USB 3.0 裝置，務必接到電腦的 USB 3.0 連接埠。請使用符合 USB 3.0 規格的 USB 連接線。*

**▸Wi-Fi 天線**

請將主機板隨附的 Wi-Fi 天線排線，插入Wi-Fi 模組的天線接頭。

***注意事項***

- *請將天線放置在淨空區域，且盡可能放置在無線網路基地台附近。*
- *請勿將天線放置在鐵製桌面下或電器附近。*
- *若訊號微弱，請調整天線位置。*

**▸eSATA 連接埠**

eSATA（外接 Serial ATA) 連接埠是用來接外部 eSATA 硬碟裝置。

**▸音效埠**

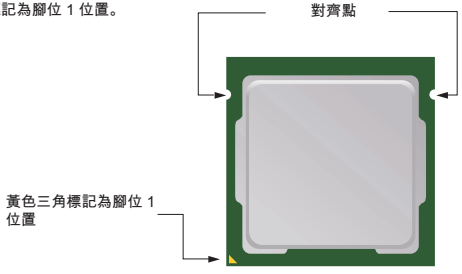
以下接頭供音效裝置使用，可由接頭顏色來區分不同音效功能。

- 藍 - 音效輸入：用以外接音效輸出裝置。
- 綠 - 音效輸出：作為喇叭或耳機接頭。
- 粉紅 - 麥克風：作為是接麥克風接頭。

# CPU (中央處理器)

## LGA 1155 架構 CPU 簡介

LGA 1155 CPU 表面有 2 處對齊點及 1 處黃色三角標記，協助您在整個主機板配置中能正確擺放 CPU。黃色三角標記為腳位 1 位置。




## 注意事項

***溫度過高***

*溫度過高會嚴重損壞 CPU 以及主機板。務必確認散熱風扇正常運作，以免 CPU 過熱。並於 CPU 與散熱器間均勻塗抹散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 加強散熱。*

***更換 CPU***

*更換 CPU 時，為保險起見，應先關機後再拔掉電源線，以免損壞 CPU。*

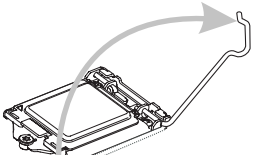
***超頻***

*本主機板設計為可超頻運作。在將其調整為超頻運作時，請確認各系統零組件均可承受超頻設定。我們不建議使用者嘗試任何超出產品規格的操作，而且也不保證其所造成的損壞及操作時的風險。*

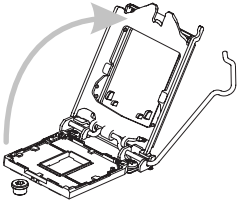
## 安裝中央處理器與散熱風扇

在安裝 CPU 時，記得要裝上 CPU 散熱風扇，避免過熱以維持系統穩定。請依下列步驟，正確安裝 CPU 與 CPU 散熱風扇。不當的安裝可能會使 CPU 與主機板受損。

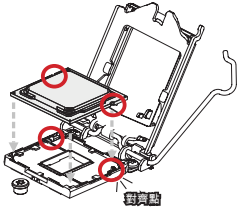
1. 鬆開拉桿到全開的位置。



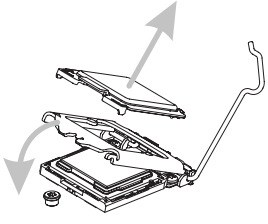
2. 鬆開拉桿的同時，上蓋會一併往上。**請勿觸摸 CPU 插座針腳。**



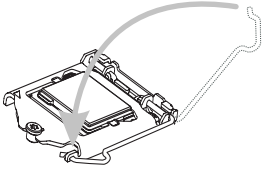
3. 將 CPU 對齊 CPU 插座。以手指抓穩 CPU 底座邊緣，將金屬接點面朝下輕放。CPU 對齊點應與 CPU 插座邊緣切齊。



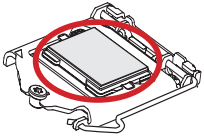

4. 將上蓋合起，取下塑膠保護蓋。



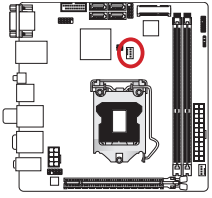
5. 檢查 CPU 是否已安裝好在插座上。將拉桿下壓再扣住。



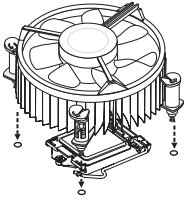
6. 在 CPU 上方均勻塗抹一層厚的散熱膏 (或貼上散熱膠帶) 有助 CPU 散熱。



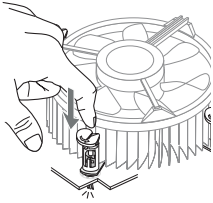
7. 找到主機板上的 CPU 風扇接頭。



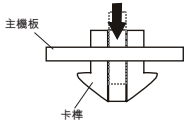
8. 將散熱風扇放上主機板，將風扇連接線往風扇接頭方向放，卡榫對準主機板上的孔位。



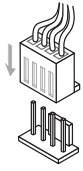
9. 將散熱風扇向下壓穩，再將這 4 個卡榫往下壓固定散熱風扇。固定時應該會聽到喀嚓聲。



10. 檢查主機板確認卡榫均已固定好。




11. 最後將 CPU 風扇排線接到主機板上的 CPU 風扇接頭後完成。

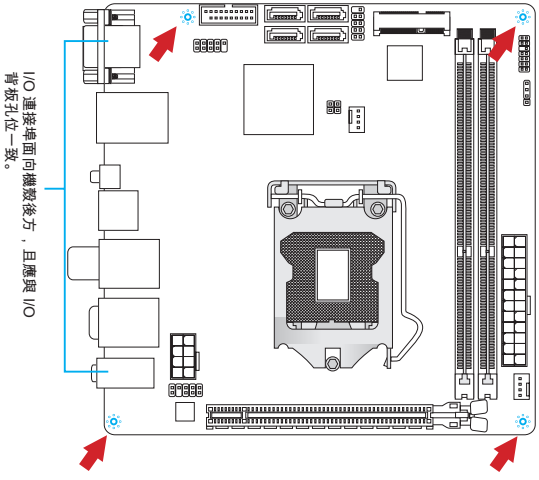


## 注意事項

- *請勿觸摸 CPU 插座針腳。*
- *確認 CPU 散熱器已與 CPU 黏緊後再開機。*
- *未安裝 CPU 時，請用塑膠蓋保護 CPU 插座以免受損。*
- *有關 CPU 散熱風扇安裝細節，請參閱 CPU 散熱風扇包裝。*

## 裝機孔

安裝主機板時，請先鎖上將主機板固定在機殼的支撐固定板。若機殼附有背板，請以主機板包裝隨附的背板取代機殼那片。背板不需螺絲即可卡進機殼。將六角螺絲柱對準主機板上的裝機孔，並以機殼所附的螺絲固定。主機板上的裝機孔如下圖所示。欲知更多詳情，請參閱機殼的使用手冊。



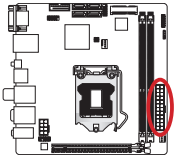

### 注意事項

- *請將主機板放在平坦的桌面安裝。*
- *主機板電路及機殼間嚴禁任何碰觸，禁止鎖上非必要的六角螺絲柱，以免主機板受損。*
- *為免主機板短路，請確認主機板上或機殼內均無鬆脫的金屬零件。*

# 電源供應器

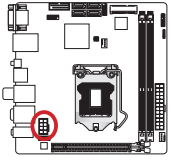
## JPWR1：ATX 24-pin 電源接頭

本接頭用來接 ATX 24-pin 電源供應器。連接電源供應器時，將電源線對齊接頭壓下。若壓入方向正確的話，電源線會扣住主機板的電源接頭。




## JPWR2：ATX 8-pin 電源接頭

本電源接頭供 12V 電壓給 CPU。

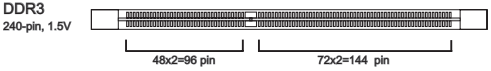



**注意事項**

*確認所有接頭全都穩固接到所屬的 ATX 電源供應器，以確保主機板穩定運作。*

## 記憶體

DIMM 插槽，是用來裝記憶體模組。有關更多記憶體的最新訊息，請至微星科技網站：http://www.msi.com/service/test-report




### 雙通道模式安裝規則

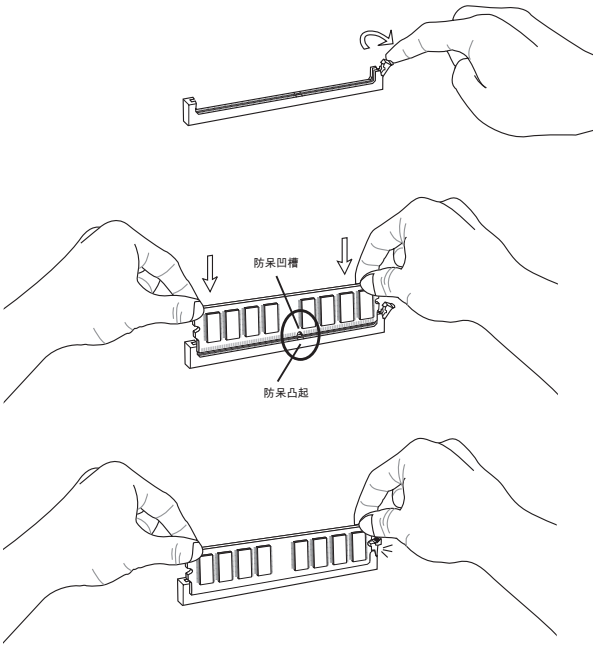
雙通道模式下，記憶體模組可用 2 條匯流排同時傳送及接收資料。開啟雙通道模式可加強系統效能。

### *注意事項*

- *DDR3 記憶體模組，無法與 DDR2 互換且無法向下相容。因此請在 DDR3 插槽內，插入 DDR3 記憶體模組。*
- *為確保系統穩定，請務必在雙通道模式下，安裝同密度容量及同廠牌的記憶體模組。*
- *因晶片資源的分配使用，在每個 DIMM 模組安裝 8GB 記憶體模組時，系統僅能偵測到 15+ GB 的容量 (而非 16GB 整)。*

## 安裝記憶體模組

1. 將記憶體單側的卡榫往外推，鬆開記憶體插槽。將記憶體模組垂直插入插槽。記憶體模組底部有個防呆凹槽，只能以一種方向安裝到插槽。
2. 將記憶體模組穩固地插入插槽內。安裝無誤的話，單側的卡榫自動扣上後會發出聲響。
3. 手動檢查記憶體模組是否已固定好。

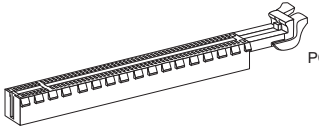


## 擴充插槽

本主機板搭載數個獨立顯示卡、音效卡等擴充卡的擴充插槽。

### PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

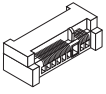
PCIe 插槽支援 PCIe 介面的擴充卡。



PCIe 3.0 x16 插槽

### Mini-PCIe/ m-SATA 插槽

本插槽給 mini PCIe 或 m-SATA 介面卡使用。



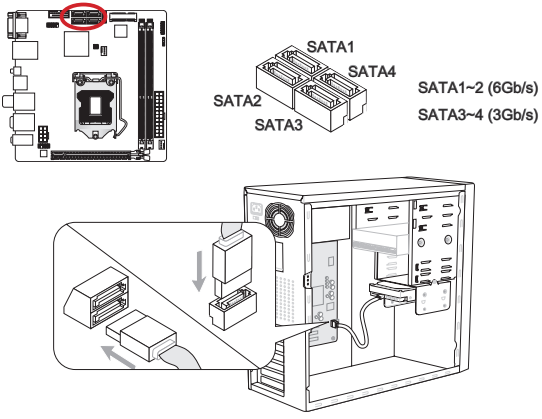
**注意事項**

*新增或移除擴充卡時，請確認已關機並拔除電源線。請詳讀擴充卡使用手冊，檢查使用擴充卡時所需變更的軟硬體設定。*

## 內建接頭

### SATA1~4：SATA 接頭

本接頭為高速 SATA 介面，可各接一台 SATA 裝置。SATA 裝置包括硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。



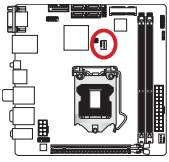

* 本圖中的主機板配置僅供參考

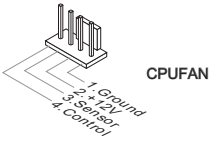
### *注意事項*

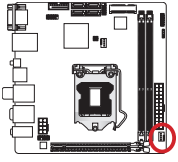
- *多數 SATA 裝置需要獨立電源。例如硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 以及光碟機 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。請參閱各裝置的使用手冊。*
- *多數電腦機殼要求硬碟、固態硬碟及光碟機等 SATA 裝置以螺絲固定。請參閱機殼或 SATA 裝置使用手冊的安裝說明。*
- *請勿摺疊 SATA 排線超過 90 度，以免傳輸資料時產生錯誤。*
- *SATA 排線兩端接頭外觀相似。建議將平頭端接到主機板以節省空間。*

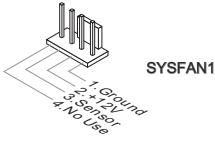
## CPUFAN,SYSFAN1：風扇電源接頭

風扇電源接頭支援 +12V 散熱風扇。若主機板內建有系統硬體監控器晶片組，則要使用速度感應器設計之風扇，才能使用 CPU 風扇控制功能。務必將所有風扇電源接頭都接上。部份無法接到主機板的系統風扇，請直接接到電源供應器。系統風扇可接至任一系統風扇接頭。





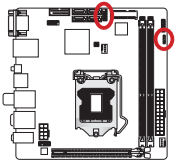


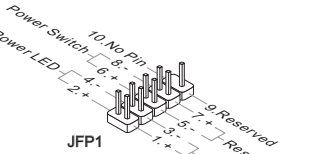

### 注意事項

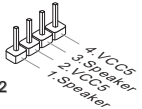
- *請造訪處理器之官方網站查閱建議的 CPU 風扇，或洽詢經銷商選擇適合的 CPU 散熱風扇。*
- *CPUFAN 接頭支援線性轉速的智慧型風扇。請安裝 Control Center II 程式，依 CPU 的實際溫度來控制各散熱風扇的速度。*
- *若因主機板上連接埠不足，而無法接所有系統風扇時，請以轉接器將風扇接到電源供應器。*
- *第一次開機前，請先將所有排線避開風扇葉片，確認風扇葉片有足夠空間運轉。*

## JFP1, JFP2：面板接頭

這些接頭接到面板開關及 LED 指示燈。JFP1 的規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。請使用隨附的 m轉接頭以簡化安裝。將機殼所有排線接上 m轉接頭，再將m轉接頭插到主機板上即可。





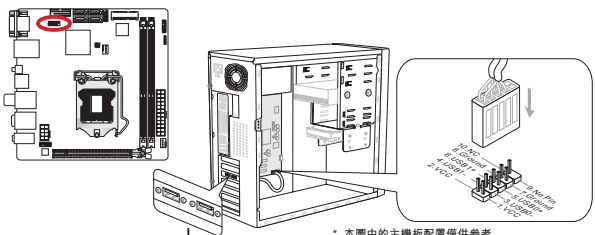




### *注意事項*

- *機殼接頭中，腳位有標示小三角型的為正極排線。請依上圖指示及 m轉接頭上的標示辨別接頭的插入方向及配置。*
- *多數機殼的面板接頭會以 JFP1 為優先安裝。*

## JUSB1：USB 2.0 擴充接頭

本接頭用以連接高速 USB 介面，如 USB 硬碟、數位相機、MP3 播放器、印表機、數據機等相關週邊裝置。



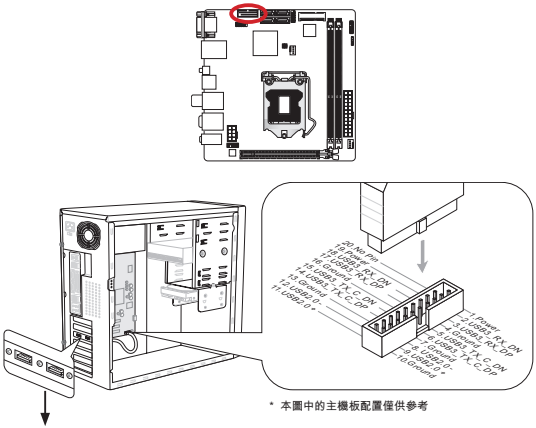

JUSB1 (**標記紅色**) 接頭支援微星科技全新 Super Charger 高速充電技術，隨時都能幫您的智慧型手機或 USB 充電裝置迅速充電。要安裝本功能，請先於電腦安裝 Super-Charger 軟體。該軟體開啓時，本接頭會將資料傳輸轉換為快速充電到已連接裝置，因此這時無法進行資料傳輸及同步功能。要將本接頭恢復為一般的 USB 接頭，只要將該軟體設為關閉即可。在電腦為待機或休眠模式時 (S3/ S4 / S5)，SuperCharger 模式會自動開啓。

### 注意事項

- *請注意 VCC 及 GND 的針腳位置須正確連接以免造成損壞。*
- *建議一次只接一種裝置以確保充電穩定性。*
- *目前僅有部份型號支援 Super-Charger 技術，詳情請上微星官網。*
- *即使在 S3、S4、S5 的狀態下，JUSB1 (標記紅色) 仍能充電 iPad。*
- *建議在 S1 的狀態充電時，請勿任意取下裝置。*

## JUSB2：USB 3.0 擴充接頭

USB 3.0 連接埠向下相容 USB 2.0 裝置，最高支援每秒 5 Gbit 的傳輸速率 (Super-Speed)。



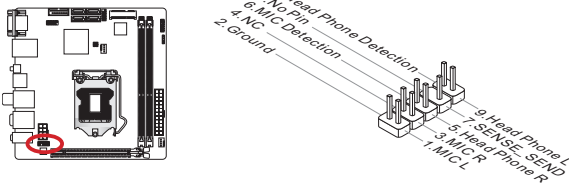

* 本圖中的主機板配置僅供參考

## 注意事項

- *請務必正確連接 VCC 及 GND 的針腳，以免造成損壞。*
- *請以另行選配的 USB 3.0 排線連接 USB 3.0 裝置和 USB 3.0 連接埠。*

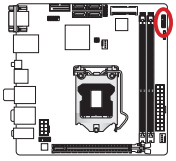
## JAUD1：音效接頭

本接頭接到機殼上的音效接頭，規格符合 Intel® 面板輸入/ 輸出連接設計規範。

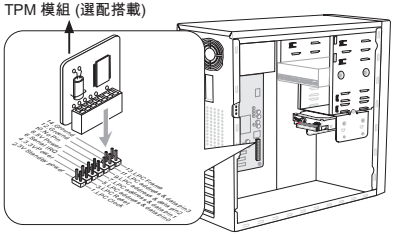



## JTPM1：TPM 模組接頭

本接頭接到可信任安全模組 (Trusted Platform Module)。詳情請參閱 TPM 安全平台使用手冊。



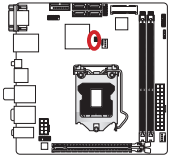
TPM 模組 (選配搭載)

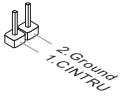


* 本圖中的主機板配置僅供參考

## JCI1：機殼開啟接頭

本接頭接到機殼開啟開關排線。在機殼被打開時，會啟動機殼開啟機制，系統會記錄該狀態，並於螢幕上顯示警告訊息。請進入 BIOS 設定程式中清除此紀錄訊息。

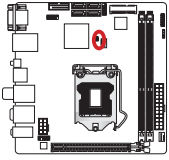




## 跳線

### JBAT1：清除 CMOS 跳線

主機板內建一個 CMOS RAM，是利用主機板上的外接電池來保留系統設定。CMOS RAM 可讓系統在每次開機時，自動啟動作業系統。若要清除系統設定，請將跳線設為清除 CMOS RAM。






保留資料




清除資料

**注意事項**

*在系統關閉時，將本跳線短路後即可清除 CMOS RAM。之後再打開跳線。切記勿在系統開機的狀態下清除 CMOS RAM，以免主機板受損。*

# 驅動程式及工具

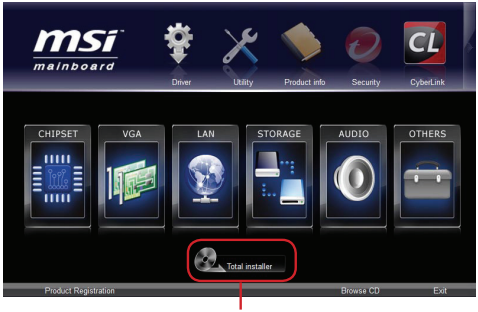
安裝好作業系統後，您將需要安裝驅動程式來讓新組裝的電腦發揮效能。微星主機板隨附驅動程式光碟，讓您使用更上手，盡享微星獨家研發的各類豐富功能。

您還可安裝光碟內的防毒軟體包，內容亦包括多樣實用的工具程式。

## Total Installer

Total Installer 主要用於搜尋必需安裝的驅動程式，相當易於使用。請依以下步驟，安裝所需程式工具。

1. 將 MSI 驅動程式光碟放入光碟機。若在作業系統下放置，設定畫面會自動跳出。
2. 點選 Total Installer。會跳出對話視窗顯示所需驅動程式。




點選

3. 在程式列表對話窗，勾選所有方塊。
4. 點選 **Install** (安裝)鈕。
5. 接著將進行軟體安裝，完成後將提示您重開機。
6. 按 **OK** (確定) 按鈕結束。
7. 重開機。

請依相同方式安裝工具。

# BIOS 設定

CLICK BIOS II 是由 MSI 團隊所研發的圖形使用者介面，支援以滑鼠及鍵盤來設定 BIOS 參數。

透過功能強大的 CLICK BIOS II，可調整 BIOS 設定、檢視 CPU 名稱、記憶體容量及 BIOS 版本等系統訊息，或是監控 CPU 溫度、選取開機裝置順序等。您還可將參數輸入及輸出、製作備份或與友人分享設定數值。且在連上網路後，就能瀏覽網頁、收發信並即時更新系統。

## 進入

開機後，系統就會開始 POST (開機自我測試) 程序。當下列訊息出現在螢幕上時，請按 <DEL> 鍵，進入設定程式。

**Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**
**(按 DEL 鍵進入設定選單，按 F11 進入開機選單)**

若您來不及在此訊息消失之前按壓 DEL 鍵，而仍想要進入 BIOS 設定選單，請先將系統關閉，再重新啟動，或直接按 RESET 鍵啟動。也可以同時按下 <Ctrl>、<Alt> 及 <Delete> 鍵來重新開機。

**注意事項**

*本章節各個 BIOS 目錄下的欄位仍在持續更新中，說明內文可能會與最新 BIOS 內容有所出入；本節所述選項內容僅供參考。*

## 概觀

進入 CLICK BIOS II 後，主畫面如下圖所示：




### 注意事項

*本手冊內的圖片僅供參考，可能與您所購置的產品有差異。詳情請參考系統實際呈現畫面為準。*

▸**溫度監控**

本區塊顯示處理器及主機板溫度。

▸**系統資訊**

本區塊顯示時間、日期、CPU 名稱、CPU 頻率、記憶體頻率、記憶體容量及 BIOS 版本。

▸**BIOS 選單**

以下區塊用以選擇 BIOS 選單。以下選單可供選擇：

- **SETTINGS** - 本選單指定晶片組功能及開機裝置設定。
- **OC** - 本選單涵蓋頻率及電壓調整欄位。增加頻率可增加效能，但隨之而來的高頻率及高溫有可能會造成系統不穩，我們不建議一般使用者超頻。
- **ECO** - 本選單設定節能相關欄位。
- **BROWSER** - 本功能進入 MSI Winki 網頁瀏覽功能。
- **UTILITIES** - 本選單內含備份及更新相關工具。

- SECURITY - 本選單用來避免未授權人等更改設定。請使用選單內功能來保護系統。

▸**開機裝置順序列**

移動裝置圖示來變更開機順序。

▸**開機選單**

本按鈕用來開啓開機選單。按本選項由選定裝置開機。

▸**模式選單**

本功能可以讓您載入節能或超頻預設值。

▸**顯示選單**

本區塊提供要組態的 BIOS 設定及訊息。

▸**語言**

本選項可選擇 BIOS 設定呈現的語言。

## 開機裝置順序列

本列顯示開機裝置順序。亮著圖示表示該裝置可供選擇。




高優先順序 ——————▶ 低優先順序

按住圖示後左右拖曳設定裝置開機順序。

## 子選單

有箭頭符號在文字欄位左方出現，表示其下有子選單可供選擇。子選單包含欄位參數的附加選項。請使用上下 (↑↓) 箭頭或滑鼠將欄位反白後，再按<Enter> 或按二下滑鼠左鍵進入子選單。接著用上述列出的快捷鍵，於子選單中輸入數值後在欄位間移動。要回到主目錄，只需按下<Esc> 或按滑鼠右鍵即可。

## 輔助說明

CLICK BIOS II 內含輔助說明視窗。您可在 BIOS 任一選單中，按下 <F1> 或在 BIOS 設定畫面以滑鼠按下 HELP 叫出。說明視窗會列出反白欄位的可用選項及按鍵供您選擇。

## 操作選項

CLICK BIOS II 除了讓您以傳統用鍵盤操控外，也支援以滑鼠點擊的方式來設定 BIOS 選項。下表列出以快捷鍵及滑鼠的操作方式。

| 快捷鍵 | 滑鼠 | 說明 |
|---|---|---|
| <↑ ↓ →← > |  移動游標 | 選擇項目 |
| <Enter> |  按一下或二下滑鼠左鍵 | 選擇圖示或欄位 |
| <Esc> |  按一下滑鼠右鍵 | 跳至 Exit 選單，或由子選單回到主選單 |
| <+> | | 增加數值或變更數值 |
| <-> | | 減少數值或變更數值 |
| <F1> | | 輔助說明 |
| <F4> | | CPU 規格 |
| <F5> | | 進入 Memory-Z 設定 |
| <F6> | | 載入最佳預設值 |
| <F8> | | 由 USB 隨身碟載入已儲存的超頻設定 |
| <F9> | | 將超頻設定存到 USB 隨身碟 |
| <F10> | | 儲存變更後重設 |
| <F12> | | 將螢幕抓圖儲存到 FAT/FAT32 USB 隨身碟 |

## 超頻選單

本選單提供給想超頻主機板的進階使用者。




### 注意事項

- *手動超頻僅建議給進階使用者使用。*
- *MSI 不保證超頻動作的成功與否，超頻失敗會保固失效以及嚴重損壞硬體。*
- *若您不熟悉超頻，建議使用 OC Genie 簡易超頻。*

**▸Current CPU / DRAM Frequency**
這些選項顯示目前 CPU、記憶體的時脈速度。唯讀。

**▸CPU Base Frequency [10KHz]**
本項設定 CPU Base 時脈 (每單位為 10KHz)。您可調整本數值超頻 CPU。請注意我們無法保證超頻動作及其穩定性。

**▸Adjust CPU Ratio**
本項控制 CPU 內建時脈速度的倍頻比率。本項需安裝支援本功能的 CPU 才能調整。

**▸Adjusted CPU Frequency**
本項顯示調整後 CPU 的頻率。唯讀。

**▸Adjust CPU Ratio in OS**
開啓本項透過 MSI 控制中心，直接在作業系統中調整 CPU 倍頻比率。

▸ **Internal PLL Overvoltage**
本項用以調整 PLL 頻率。

▸ **EIST**
Enhanced Intel SpeedStep 技術讓您在不管電腦是使用電池電力或接上 AC 交流電源的情況，都能設定微處理器的效能表現。本項在安裝支援 Intel® SpeedStep 技術的 CPU 才會顯示。

▸ **Intel Turbo Boost**
本項開啓或關閉 Intel Turbo Boost 功能，該功能推升 CPU 效能(程式要求處理器展現最高效能表現)。

▸ **Enhanced Turbo**
本功能將所有 CPU 核心的 Intel Turbo Boost 頻率拉到最大值，將 CPU 效能發揮到極致。

▸ **My OC Genie**
本項選擇 OC Genie 參數是否開放由使用者自訂。設為 [Default]，OC Genie 會以預設超頻參數來超頻。設為 [Customize] 則由使用者手動組態以下 “My OC Genie option” 子選單 。

▸ **My OC Genie option**
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

  ▸ **My OC Genie GT Overclocking**
  本項用在 OC Genie 功能下，開啓或關閉內建圖形處理器的超頻功能與否。

  ▸ **My OC Genie GT Ratio**
  本項指定 OC Genie 功能下的 GT 倍頻比率。

  ▸ **Adjusted My OC Genie GT Frequency**
  本項顯示 OC Genie 啓用，調整後的 iGPU 頻率。唯讀。

▸ **DRAM Reference Clock**
本項指定 CPU 的 DRAM 參考時脈。請注意我們無法保證超頻動作。

▸ **DRAM Frequency**
本項調整 DRAM 頻率。請注意我們無法保證超頻動作。

▸ **Adjusted DRAM Frequency**
本項顯示調整後 DRAM 頻率。唯讀。

▸ **DRAM Timing Mode**
選擇是否由在記憶體模組上的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM 來配置 DRAM 時序。設為 [Auto] 開啟記憶體時序以及以下 “Advanced DRAM Configuration” 子選單由 SPD 設定上的 BIOS 控制。選擇 [Link] 或 [Unlink] 可手動設定記憶體時序及 “Advanced DRAM Configuration” 的相關選項。

▸Advanced DRAM Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Command Rate
本項控制 DRAM command rate。

▸tCL
本項控制行位址信號 (CAS) 延遲，也就是接收讀取指令後，開始讀取前的延遲時序 (以時脈計)。

▸tRCD
本項設定列位址 (RAS) 到行位址 (CAS) 之間的轉換時序。時脈數越少，記憶體的效能就越好。

▸tRP
本項控制列位址 (RAS) 預充電的時脈週期。若未累積足夠時間，讓列位址在記憶體更新之前預充電，記憶體可能無法保留資料。本項在系統已安裝同步記憶體時才能適用。

▸tRAS
本項指定 RAS 由讀取到寫入記憶體所需時間。

▸tRFC
本項決定 RFC 由記憶體讀取及寫入記憶體所需時間。

▸tWR
本項是寫入資料結束到預充電指令開始間的最短間距。本項透過感覺放大器 (sense amplifier) 將資料回復。

▸tWTR
本項是寫入資料結束到行讀取指令開始間的最短間距。讓輸出入閘道驅動感覺放大器後，再開始讀取指令。

▸tRRD
本項設定不同記憶體分組之間 (active-to-active) 的延遲時序。

▸tRTP
本項設定讀取到預充電間的間隔時間。

▸tFAW
本項設定 tFAW (four activate window delay) 時序。

▸tWCL
本項設定 tWCL (Write CAS Latency) 時序。

▸tCKE
本項設定記憶體模組的脈衝寬度。

▸tRTL
本項設定往返延遲 (Round Trip Latency) 設定。

▸Advanced Timing Configuration
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。接著可在各個通道設定進階記憶體時序。

▸tRRDR
本項是在同一條記憶體內讀取不同 rank 的延遲。

▸tRRDD
本項是在所有記憶體內讀取不同 rank 的延遲。

▸tWWDR
本項是在同一條記憶體內寫入不同 rank 延遲。

▸tWWDD
本項是在所有記憶體內寫入不同 rank 的延遲

▸tRWDRDD
本項是在同一條記憶體或不同條記憶體上讀取-寫入不同的 rank 的延遲。

▸tWRDRDD
本項是在同一條記憶體或不同條記憶體上寫入-讀取不同的 rank 的延遲。

▸tRWSR
本項是讀取-寫入同一個 rank 的延遲。

▸MRC Fast Boot
本項開啟或關閉 MRC 快速開機功能。

▸GT OverClocking
本項開啓或關閉內建圖形處理器超頻。

▸GT Ratio
本項控制內建圖形處理器頻率倍頻比率在不同頻率組合下執行。

▸Adjusted GT Frequency
本項顯示調整後內建圖形處理器的頻率。唯讀。

▸Spread Spectrum
本功能減少由調節時脈產生器的脈衝所引起的電磁波干擾。

### *注意事項*

- *若無電磁波干擾 (EMI) 的問題，請將本項設為關閉 [Disabled]，以達較佳的系統穩定度及效能。但若要符合 EMI 規範，請選擇展頻數值以減少電磁波。*
- *展頻的數值越大，可減少較多電磁波，相對系統就越不穩定。欲知展頻適當數值，請查詢當地規範。*
- *如需進行超頻，請務必將本功能關閉，因為即使是些微的劇波，皆足以引起時脈速度突然增快，進而使超頻中的處理器被鎖定。*

▸CPU Core OCP Expander
本項用來放寬 CPU 過壓負載保護。較高數值表 CPU 較低防護。請謹慎調整本數值，以免損壞 CPU。

▸CPU Core Engine Speed
本項增加脈衝寬度調變速度，以穩定 CPU 核心電壓，減少漣波電流。增加速度會造成 MOSFET 增溫。請先確認已準備好散熱解決方案後，再增加本數值。

▸CPU Core Voltage/ CPU I/O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
這些選項用來調整 CPU、記憶體、晶片組、GPU 等電壓。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
這些選項顯示 CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 電壓。唯讀。

▸Overclocking Profiles
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
輸入本項命名。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
將選定 profile 的超頻設定儲存到 ROM。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
由 ROM 下載或清除已儲存的 profile 設定。

▸OC Profile Save to USB
將目前超頻設定存到 USB 隨身碟。

▸OC Profile Load from USB
由 USB 隨身載入已儲存的設定。

▸CPU Specifications
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 的主要功能。本項依各型號不同而有差異且本項為唯讀。請按 [F4] 隨時進入查看本訊息。

▸CPU Technology Support
按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝 CPU 所支援的技術。唯讀。

▸ MEMORY-Z

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。子選單顯示已安裝記憶體的主要功能。本訊息依各型號不同而有異且為唯讀。請按 [F5] 隨時進入查看本訊息。

▸ DIMM1~2 Memory SPD

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。本選單顯示已安裝記憶體訊息。

▸ CPU Features

按下 <Enter> 鍵以進入子選單。

▸ Active Processor Cores

本項選擇處理器的核心數。

▸ Limit CPUID Maximum

本項設定讓處理器於較舊的作業系統中限制速度。

▸ Execute Disable Bit

本功能避免一定等級的記憶體緩衝區溢位，也就是病毒嘗試進入系統執行碼破壞處。建議將本項設為開啓。

▸ Intel Virtualization Tech

增強虛擬化技術，並將系統作為多個虛擬系統執行運算。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸ Intel VT-D Tech

本項開啟或關閉 Intel VT-D 技術。詳情請參閱 Intel 官方網站。

▸ Power Technology

本項選擇 Intel 動態電源技術模式。

▸ C1E Support

開啟系統在 CPU 閒置時，減低電量的耗損。僅特定處理器支援 Enhanced Halt state (C1E) 功能。

▸ OverSpeed Protection

本項監控目前 CPU 運算以及電源耗損狀況。在超出特定範圍時，處理器會自動降低時脈速度。若要超頻 CPU，建議將本項設為關閉 [Disabled]。

▸ Intel C-State

C-state 是種偵測到處理器在閒置時，會因應減低耗電的一種電源管理狀態。

▸ **Package C State limit**
本項選擇 C-state 模式。

▸ **Long duration power limit (W)**
本項可用於調整長時間的 TDP 電源限制。

▸ **Long duration maintained (s)**
本項可用於調整長時間電源限制的持續時間。

▸ **Short duration power limit (W)**
本項可用於調整短時間的 TDP 電源限制。

▸ **Primary/ Secondary Plane Current limit (A)**
本項調整 turbo 倍頻比率的 CPU (第一組) 或 iGPU (第二組) 的過電流。

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**
本項調整 turbo boost 的 CPU (第一組) 或 iGPU (第二組) 的 turbo 電源限制。

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**
本項選擇 CPU 1/2/3/4 核心倍頻比率限值。

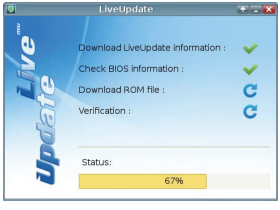
## 線上更新 BIOS

本節將教您在進入作業系統前，以 Live Update 線上更新工具更新主機板 BIOS。Live Update 線上更新工具會在您連上網路時自動更新 BIOS，方式如下：

1. 按下 BIOS UTILITIES 選單上的 Live Update 按鈕 。(Winki 須事先安裝)。




2. 若有需要，按下 以設定連線。
3. 按下一步 。
4. Live Update 自動偵測系統 BIOS 版本後，將開始下載更新所需的檔案。




5. 按下確認鈕 更新 BIOS。




**注意事項**

*若系統正常運作，請勿更新 BIOS。*

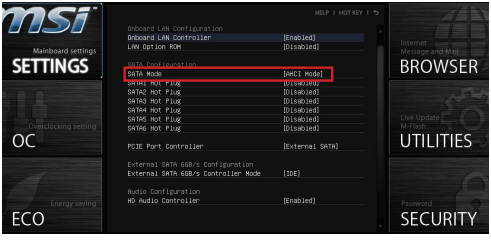
# 安裝 Windows XP 說明

本節說明如何以 IDE 模式或 AHCI 模式來安裝 Windows XP。

## 以 IDE 模式安裝 Windows XP

當您以AHCI模式安裝Windows XP時，您可能會遇到提示錯誤訊息的藍色畫面，因為Windows XP無法原生支援AHCI的儲存裝置。如果您還是希望安裝Windows XP作業系統，請先依照以下的步驟修改BIOS項目。

1. 請參閱 BIOS 設定章節進入 BIOS。
2. 到 SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode。




3. 將本項設為 IDE mode。
4. 到 SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot 欄位。
5. 安裝 Windows XP 作業系統。

## 以 AHCI 模式安裝 Windows XP

若您要以 AHCI 模式安裝 Windows XP 作業系統，請預先準備 AHCI 驅動程式。

**製作 Intel AHCI 驅動程式光碟**

請依下列步驟自行製作「 Intel® AHCI 驅動程式」。

- 將 MSI DVD 置入 DVD-ROM 光碟機。
- 在設定畫面點選 “Browse CD”。
- 將 \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 or f6flpy-x64 路徑內的檔案全數複製到已格式化的軟碟片。
- 驅動程式光碟製作完成。

***注意事項***

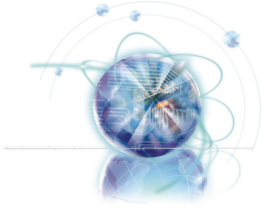
*您也可由以下網址下載驅動程式：*

*http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip*

**安裝 Windows XP 作業系統：**

請依下列步驟：

1. 進入 BIOS，將 SATA Mode 變更為 AHCI mode 後，儲存離開再重開機。
2. 確認 USB 隨身碟已接到電腦。
3. 安裝 Windows XP。在 Windows 設定畫面出現以下訊息時 “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....”，按 “F6” 鍵。
4. 將已裝 AHCI 驅動程式的軟碟片置入軟碟機。
5. 下個畫面出現時，按 “S” 鍵指定裝置。
6. 在清單中選擇 intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA Controller.
7. 再依螢幕指示以完成安裝。



简体中文

# Z77IA-E53 系列

# 主板规格

### 处理器支持

- 支持 LGA1155 封装的第三代 Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron® 处理器

### 芯片组

- Intel® Z77 芯片

### 内存支持

- 2 条 DDR3 DIMM 支持 DDR3-1066/1333/1600/1866*/2000*/2133*(OC), 2200*/2400* /2600*/2667*/2800*(OC，需求 22nm CPU ) MHz 最大高达 16GB
- Supports Dual-Channel mode

### 网络

- 通过 Realtek® 8111E 支持 LAN 10/100/1000 快速以太网
- 支持 Wi-Fi 802.11 b/g/n

### 蓝牙

- 支持 Bluetooth 3.0+HS

### 音频

- 由 Realtek® ALC892 集成高解析度音频编码器
- 支持带感应插孔的 8 声道音频
- 兼容 Azalia 1.0 规范

### SATA

- 通过 Intel® Z77 支持 2 个 SATA 6Gb/s 端口 (SATA1~2)
- 通过 Intel® Z77 支持 2 个 SATA 3Gb/s 端口 (SATA3~4)

### RAID

- 通过 Intel® Z77，SATA1~4 支持 Intel® 快速存储技术 (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/ 10)

### USB 3.0

- 通过 Intel® Z77 支持 2 个 USB 3.0 后置输入输出端口
- 通过 Intel® Z77 支持 1 个 USB 3.0 板载接口

## 接口

■ 后置面板
- 1 个 HDMI® 端口**, 支持最大分辨率高达 1920x1200 @ 60 Hz
- 1 个 VGA 端口**, 支持最大分辨率高达 2048x1536 @ 75 Hz
- 1 个 LAN 端口
- 2 个 USB 3.0 端口
- 1 个 清除 CMOS 按钮
- 1 个 光纤 S/PDIF-out 端口
- 1 个 PS/2 键盘/ 鼠标组合端口
- 4 个 USB 2.0 端口
- 1 个 Wi-Fi 天线接口
- 1 个 eSATA 端口
- 3 个 音频端口

(**此主板通过两个板载显卡输出端口支持双显示功能)。

■ 板载周边接口
- 1 个 USB 2.0 接口
- 1 个 USB 3.0 接口
- 1 个 TPM 模组接口
- 1 个 前置面板音频接口
- 1 个 机箱入侵检测接口

## 插槽

■ 1 个 PCIe 3.0 x16 插槽
■ 1 个 Mini-PCIe / m-SATA 插槽

## 出厂规格

■ Mini-ITX (17.0 公分 X 17.0 公分)

## 固定螺孔

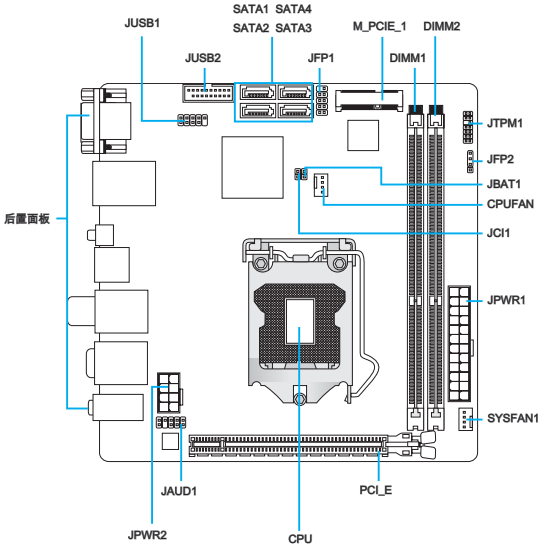
■ 4 个固定螺孔

要了解 CPU 的最新信息，请登录 http://www.msi.com/service/cpu-support

要了解更多模组兼容性问题信息，请登录 http://www.msi.com/service/test-report

如果您需要购买配件，并要求零件号码，您可以搜索该产品的网页来获得详细说明。网址为：http://www.msi.com/index.php

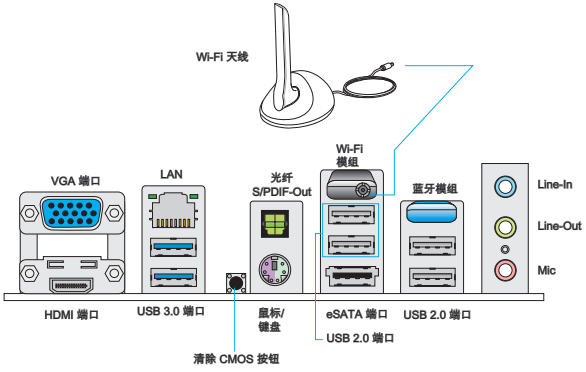
# 组件快速指南


JUSB1
SATA1 SATA4
SATA2 SATA3
M_PCIE_1
DIMM2
JUSB2
JFP1
DIMM1
JTPM1
JFP2
JBAT1
CPUFAN
JCI1
后置面板
JPWR1
SYSFAN1
JAUD1
PCI_E
JPWR2
CPU

## 接口参考指南

| 端口名称 | 端口类型 | 页码 |
|---|---|---|
| 后置面板 | I/O 端口 | Sc-6 |
| CPU | LGA1155 CPU 安装插口 | Sc-9 |
| CPUFAN,SYSFAN1 | 风扇电源接口 | Sc-18 |
| DIMM1~2 | DDR3 内存插槽 | Sc14 |
| JAUD1 | 前置面板音频接口 | Sc-22 |
| JBAT1 | 清除 CMOS 跳线 | Sc-24 |
| JCI1 | 机箱入侵接口 | Sc-23 |
| JFP1, JFP2 | 前置面板接口 | Sc-19 |
| JPWR1 | ATX 24-pin 电源接口 | Sc-13 |
| JPWR2 | ATX 8-pin 电源接口 | Sc-13 |
| JTPM1 | TPM 模组接口 | Sc-22 |
| JUSB1 | USB 2.0 扩展接口 | Sc-20 |
| JUSB2 | USB 3.0 扩展接口 | Sc-21 |
| M_PCIE_1 | Mini PCIe 扩展插槽 | Sc-16 |
| PCI_E | PCIe 扩展插槽 | Sc-16 |
| SATA1~4 | SATA 接口 | Sc-17 |

# 后置面板快速指南




▸**VGA 端口**

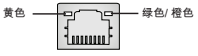
此 DB15-pin 母接口用来连接显示器。

▸**HDMI 端口**

高清晰度的多媒体接口(HDMI)是一个全数字化的audio/video接口,能传送未压缩的数据流。HDMI支持所有电视格式，包括标准，提高，或高清晰度的视频，加上多声道数字式音频在一根唯一的数据线上。

▸**LAN**

此标准的RJ-45 LAN插口可以连接局域网(LAN)。




| LED | 颜色 | LED 状态 | 情况 |
|---|---|---|---|
| 左 | 黄色 | 关 | 网络未连接。 |
| | | 开(稳定状态) | 网络连接正常。 |
| | | 开(闪烁) | 此计算机与其他计算机使用网络通信中。 |
| 右 | 绿色 | 关 | 10 Mbits/秒数据传输速率。 |
| | | 开 | 100 Mbits/秒数据传输速率。 |
| | 橙色 | 开 | 1000 Mbits/秒数据传输速率。 |

**▸光纤 S/PDIF-Out**
此S/PDIF(Sony&Philips数字互连格式)接口可以通过光纤传输数字音频到外部扬声器。

**▸鼠标/ 键盘**
一个组合 PS/2® 鼠标/键盘迷你 DIN 接口。可连接一个 PS/2® 鼠标/键盘。

**▸清除 CMOS 按钮**
主板上有一个 CMOS RAM。它有一枚外置电池为其供电以保持其中的系统配置数据。通过 CMOS RAM，每次系统在开机时能自动引导进入操作系统。如果您想要清除系统配置，请使用此按钮。按下此按钮以清除 CMOS 中系统配置数据。

**▸USB 2.0 端口**
此 USB 2.0 端口用来连接 USB 2.0 设备。如键盘，鼠标或者其它USB 2.0兼容设备。

**▸USB 3.0 端口**
USB 3.0端口向下兼容USB 2.0设备。它支持高达5 Gbit/s(超高速)的数据传输速率。



*为了使用 USB 3.0 设备您必须连接到 USB 3.0 端口上。如果使用 USB 连接线必须要与 USB 3.0 兼容。*

**▸Wi-Fi 天线接口**
在 Wi-Fi 模块中插入与主板相连的 Wi-Fi 天线电缆到天线的接口中。



- *请放置天线在一个干净区域并且尽可能的靠近接入点。*
- *不要将天线放置在铁制的桌面下或靠近电器的地方。*
- *如果信号弱的话，请调整天线到最佳位置。*

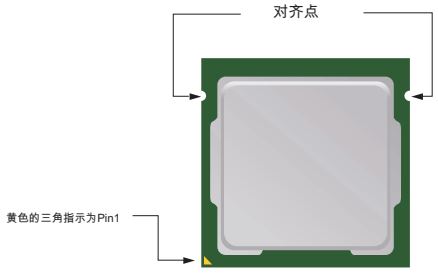
**▸eSATA 端口**
此eSATA (外部 SATA) 端口用来连接 eSATA 硬盘驱动器。

**▸音频端口**
这些音频接口用于连接音频设备。您可以根据音频插孔的不同颜色来区分不同音效。
- 蓝色-Line in: 音效输入,用于连接外部音频输出设备。
- 绿色- Line out: 音效输出，用于连接音箱或耳麦。
- 粉色- Mic: 麦克风，用于连接麦克风。

# CPU (中央处理器)

## LGA 1155 CPU 简介

为了正确的将CPU放置在主板中，LGA 1155 CPU 的表面有两个对齐点和一个黄色三角指示。黄色三角指示为Pin 1。




**注意**

***过热***

*温度过高会严重损害CPU和系统，请务必确认所使用的降温风扇始终能够正常工作，保护CPU以免过热烧毁。确认，您已在CPU和散热片之间涂抹了一层平滑的散热硅胶(或热胶带) 以增强散热。*

***更换 CPU***

*更换CPU时，请先关闭ATX电源供应或从地面拔掉电源插头以确保CPU的安全。*

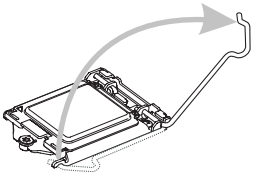
***超频***

*主板设计支持超频。然而,请确认您的配置能够接受这样非常规的设定。在超频时，不推荐任何超技术规范之外的动作。我们不担保损坏或因为在产品规格之外不规范的操作导致的风险。*

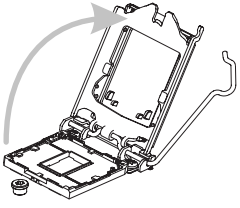
## CPU和风扇的安装

当您安装CPU时，请确认已安装好CPU风扇。对防止过热和维持系统的稳定性CPU风扇是非常必要的。请根据以下步骤正确安装CPU和风扇，错误的安装可能会引起您CPU和主板的损坏。

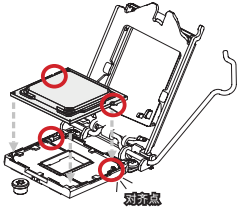
1. 开启钉钩，拉起拉杆到完全打开的位置。



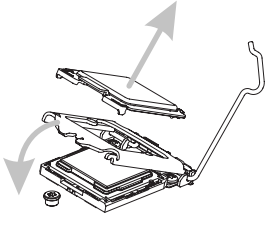
2. 当装载杠杆完全被推开到最大位置时，装载盘盖会自动提起，**不要触摸到任何 CPU 插座引脚。**



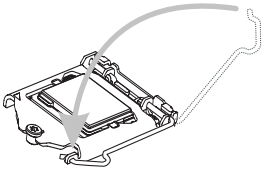
3. 将CPU对齐CPU插座。以手指抓稳CPU底部边缘，将金属接触面向下轻放。CPU对齐点应与CPU插座边对齐。



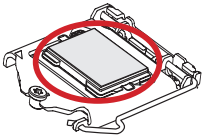

4. 合上装载盘盖，移除塑料盖。



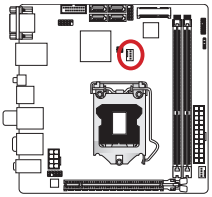
5. 仔细检查CPU是否正确的放置在插槽中，按下拉杆并用底座边的钩子勾住压杆。



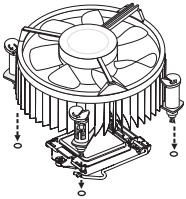
6. 均匀的涂撒一层薄薄的散热膏(或散热胶)在CPU的表面。这将有助于散热。防止CPU过热。



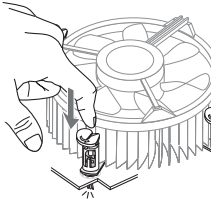
7. 找到主板上的CPU风扇接口。



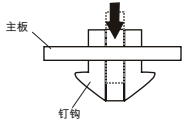
8. 将散热器放置在主板上，风扇的电线朝向风扇接口处，同时钉钩应该对齐主板上的孔口。



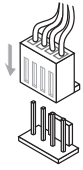
9. 将风扇向下压稳，直到四个钉钩卡进主板的四个孔里。当下压每个钉钩固定在正确位置后，将听到一个咔嗒的声音。



10. 检查主板，确认钉钩边缘已经完全被锁住。




11. 最后，将CPU风扇电源线插入主板上的CPU风扇电源接口。

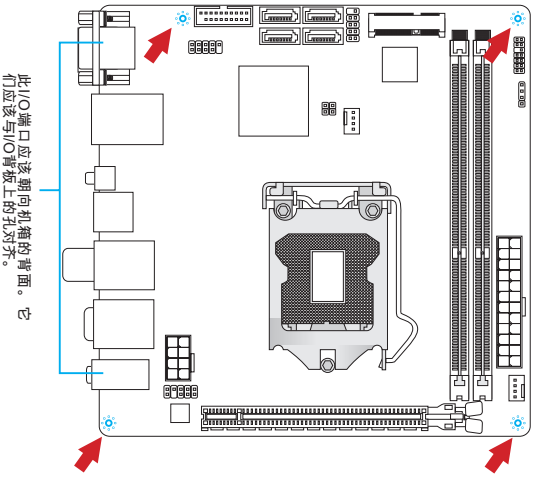


**注意**

- *请勿触摸 CPU 插槽的引脚。*
- *确认在系统启动前CPU风扇已经牢固的粘贴在CPU上。*
- *只要CPU尚未安装，请把塑料保护盖覆盖在CPU插槽上，以避免插槽受损。*
- *关于CPU风扇安装详细描述， 请参考CPU风扇包装里的文档说明。*

## 螺丝孔

当安装主板时，首先必须将主板固定在机壳底座。如果机箱壳内带有一个I/O后背板，请替换成主板包装里带有的I/O后档板。不需要任何螺丝，此后挡板将轻松的卡在机箱上。调整主板上安装板的固定底座并且用机箱提供的螺丝固定好主板。主板上的螺丝孔位置显示如下，更多信息请参阅机箱内附带的手册。



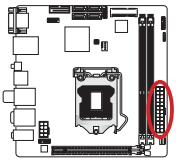

**注意**

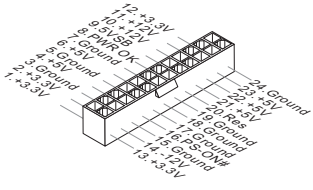
- *安装的主板放在一个平坦的表面上以避免没必要的破碎。*
- *为了防止损坏主板，禁止任何的主板电线与机箱之间相连，除了必要的固定螺丝柱外。*
- *请确认，没有任何金属组件放入主板或机箱里面，否则放入的金属组件可能造成主板短路。*

## 电源适配器

### JPWR1: ATX 24-pin 电源接口

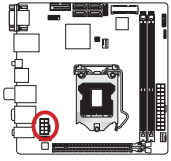
此接口可以连接一个 ATX 24-pin 电源适配器。为了连接 ATX 24-pin 电源适配器，将电源适配器电线与接口对齐，并且稳固地将电线连接在主板的接口上，如果安装正确， 电源适配器接线上弹夹将钩在主板电源接口上。

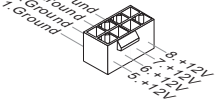





### JPWR2: ATX 8-pin 电源接口

此接口用来为 CPU 提供12V 电源。



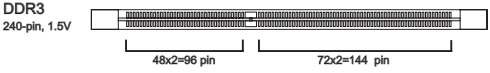



**注意**

*确认所有接口都已正确的连接到ATX电源适配器上，以确保主板提供稳定的工作电流。*

# 内存

DIMM 插槽用来安装内存模块。要了解内存模组支持的更新信息，请访问 http://www.msi.com/service/test-report




## 双通道内存插入规则

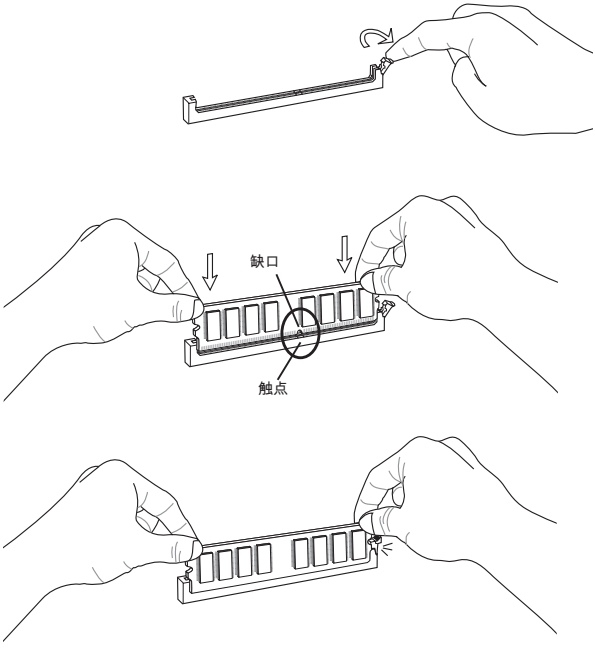
在双通道模式，内存模块能够在二组数据总线下同时传输和接收数据。打开双通道模式可以提高系统性能。请将两个内存模组都安装在内存模块插槽中以开启双通道模式。

**注意**

- *由于DDR3内存不与DDR2内存互换，并且DDR3不向下兼容，所以你应该把DDR3内存插入DDR3插槽中。*
- *为了确保系统稳定性，在双通道模式中必须使用同类型和同密度的内存模块。*
- *由于系统资源部署，在每条DIMM安装一根8GB内存时，系统仅能检测出最高大于15+GB (不足 16GB)。*

## 安装内存模组

1. 推开装配夹打开内存插槽，把内存垂直插入插槽中。内存底部上有一个非在正中心的糟口，它只允许内存以正确方式安装到插糟中。
2. 将内存模组用力推入内存插槽中，当内存模组被放入正确的位置时，内存插槽上的塑料夹将自动关闭并将听到"咔嗒"一声。
3. 手动检查内存模块是否由内存槽孔夹完全锁定。

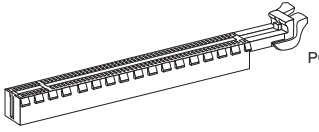


# 扩展插槽

主板包含了许多扩展插槽，以供安插扩展卡。例如独立显卡或音频卡。

## PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 插槽

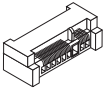
此 PCIe 插槽支持 PCIe 界面扩展卡。



PCIe 3.0 x16 插槽

## Mini-PCIe/ m-SATA 插槽

提供迷你 PCIe 或 m-SATA 接口卡插槽。



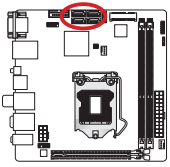
**注意**

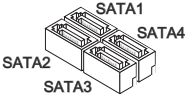
*在增加或移除扩展卡时，请首先拔除电源。同时查看关于扩展卡的文档为扩展卡配置必要的硬件或软件。*

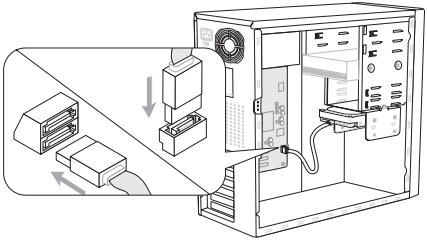
## 内部接口

### SATA1~4: SATA 接口

此接口是高速的串行ATA界面端口。每个接口可以连接一个串行ATA设备。串行ATA 设备包括硬盘 (HDD)，固态硬盘(SSD), 和光盘 (CD/ DVD/ Blu-Ray)。





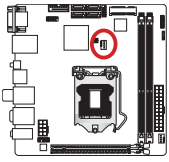
*此图片中的主板布局仅供参考。

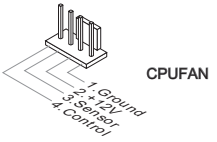
**注意**

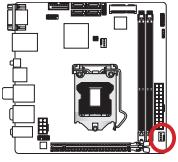
- *许多串行ATA设备也需要带电源供应的电源线，例如：包括硬盘(HDD),固态硬盘(SSD), 和光驱 (CD / DVD / Blu-Ray)。更多详情请参阅设备的手册。*
- *许多机箱也要求串行设备，例如HDD，SSD和光驱设备，应该被拧紧在机箱壳内。关于进一步的安装说明请参阅机箱或串行设备配带的说明手册。*
- *请勿将串行ATA数据线对折成90度。否则，传输过程中可能会出现数据丢失。*
- *SATA 线的两端有相同的插口，然而，为了节省空间建议连接扁平接口端在主板上。*

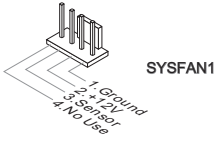
## CPUFAN,SYSFAN1: 风扇电源接口

风扇电源接口支持+12V的系统散热风扇。如果您的主板有集成系统硬件监控芯片，您必须使用一个特别设计支持风扇速度侦测的风扇方可使用CPU风扇控制功能。记住连接所有系统风扇。一些系统风扇可能没有连接到主板上。而是直接连接到电源上。系统风扇可以插入到任何可用的系统风扇接口中。





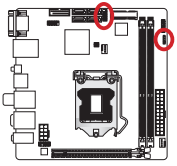


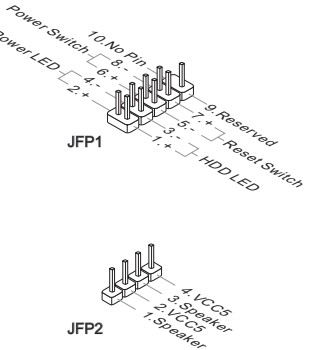

**注意**

- *请访问处理器官方网站以参见推荐的 CPU 风扇或咨询商家合适的 CPU 散热风扇。*
- *CPUFAN 接口以线性模式支持智能风扇控制，您可以安装 Control Center 工具以根据 CPU 的当前温度自动控制风扇的速度。*
- *如果主板上没有足够的端口连接所有系统风扇，适配器可以通过一个转接头直接连接一个风扇电源线。*
- *启动之前，确保没有任何电线击中风扇叶片的可能。*

## JFP1, JFP2: 前置面板接口

这些接口连接前置面板开关和指示灯。JFP1是和Intel®的前置I/O面板连接规格兼容的。当安装前置面板接口时，请使用附上的m接口以简化安装。从机箱中插入所有的电线在m接口上，然后再将m接口插在主板上。



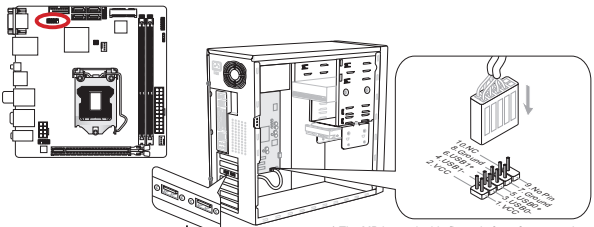



### 注意

- *因为接口的原因，标记小三角形的引脚是正极导线。请根据上面的图标和在m接口上的标示来决定接头的插入方向和位置。*
- *大多数电脑机箱的前置面板接口主要接入在JFP1上。*

## JUSB1: USB 2.0 扩展接口

此接口专为连接高速USB外围设备而设计。例如 USB HDD， 数码相机，MP3 播放器，打印机， 调制解调器等。




* The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 转接口 (选配)

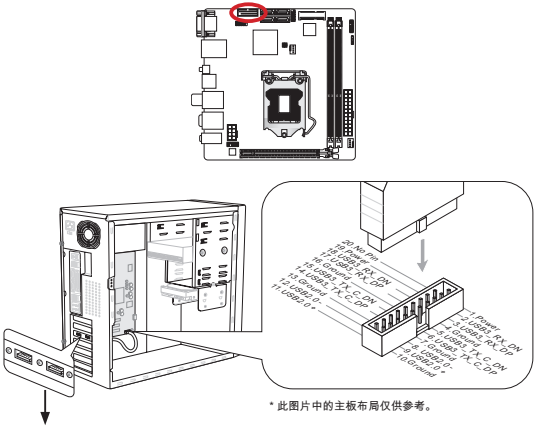
JUSB1 **(红色标志)** 接口支持MSI最新 SuperCharger 技术。此技术以USB界面提供手机或其它USB 供电设备快速充电。为了启用此功能，请在您电脑上安装 MSI SuperCharger 应用程序。当 SuperCharger 应用程序打开，此 JUSB1 接口将转换数据通道到特定的电源通道中以快速为您的连接设备充电。请注意当SuperCharger程序打开时，在JSUB1连接口上的数据传输和同步功能将无效。为了使 JUSB1 接口作为一个正常 USB 2.0 连接功能。请关闭 SuperCharger 程序。当电脑处于待机或休眠模式 (S3/ S4/ S5)下时，SuperCharger 模式将自动被启用。

**注意**

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了确保稳定充电，请在每个 USB 端口连接一个设备。*
- *SuperCharger 技术仅在 MSI 特定的主板型号中可用。请参阅 MSI 网站确认是否您的主板支持 SuperCharger 技术。*
- *针对 iPad, JUSB1 **(红色标志)** 在 S3, S4, S5 状态下仍可以为 iPad 充电。*
- *我们建议当您在 S1 状态下充电时不要断开充电装置。*

## JUSB2: USB 3.0 扩展接口

USB 3.0 端口向下兼容 USB 2.0 设备。它支持高达 5 Gbit/s (超高速) 的数据传输速率。




* 此图片中的主板布局仅供参考。

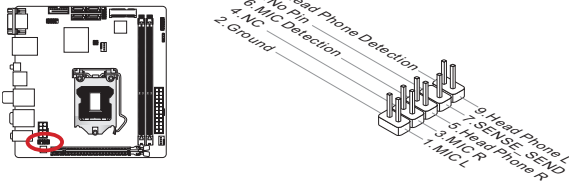
USB 3.0 转接口 (选配)

**注意**

- *请注意，VCC 和 GND 针脚必须正确连接以避免可能的损坏。*
- *为了使用 USB 3.0 设备，您必须通过一个可选的 USB 3.0 兼容线连接设备到 USB 3.0 端口上。*

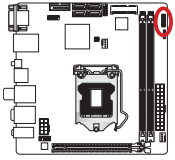
## JAUD1: 前置面板音频接口

此接口允许您连接您电脑机箱上的前置音频面板。它符合Intel®前置面板I/O连接设计手册。

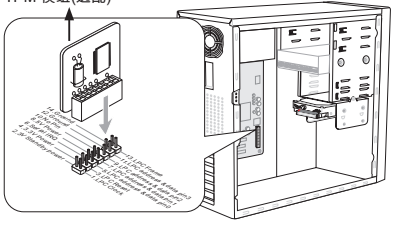



## JTPM1: TPM 模组接口

此接口连接一个TPM(安全平台模组)模组(选配)。请参考TPM安全平台手册以获得更多细节和用法。



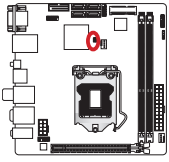
TPM 模组(选配)

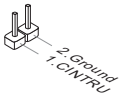


* 此图片中的主板布局仅供参考。

## JCI1: 机箱入侵开关接口

此接口与机箱入侵开关线缆相连。如果机箱被打开，机箱入侵机制被激活。系统会记录此状态，并在屏幕上显示警告信息。要消除这一警告信息，您必须进入BIOS设定工具清除此记录。

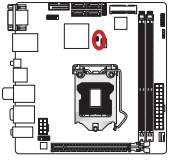




## 跳线

### JBAT1: 清除 CMOS 跳线

主板上建有一个 CMOS RAM，其中保存的系统配置数据需要通过一枚外置的电池来维持它。CMOS RAM 是在每次启动计算机的时候自动引导操作系统的。如果您想清除系统配置，设置跳线清除 CMOS RAM。






保留数据




清除数据

**注意**

*当系统关闭时您可以通过短接跳线来清除 CMOS RAM。然后开启它，避免在系统打开时清除 CMOS，这样将损坏主板。*

# 驱动和实用程序

在您安装操作系统之后，您需要安装驱动程序，以最完美地提高您刚建立的新计算机的性能。MSI 主板带有一个驱动程序光盘，驱动程序使得计算机更有效的使用主板并且可以使用我们提供的特殊功能优势。

通过安装捆绑的安全程序可以保护您的计算机远离病毒。该软件包还包括了各种强大和创造性的实用程序。

## Total Installer（整体安装）

Total Installer 是非常容易使用并且为您找到必需的驱动程序提供了优质服务。请按照下列步骤为您的新电脑安装驱动和工具。

1. 把 MSI 驱动光盘放入光盘驱动器中，如果操作系统中开启了自动运行的话，安装界面将会自动出现。
2. 点击 Total Installer。将出现一个弹出的对话框列出所有必需的驱动程序。




点击此处

3. 在驱动程序列表框中选择所有的复选框。
4. 点击安装按钮。
5. 软件安装开始进行。完成安装后将提醒您重启。
6. 点击 OK 按钮完成安装。
7. 重新启动您的电脑。

您也可以用同样的方法来安装实用程序。

# 进入设置

CLICK BIOS II 是由 MSI 研发，提供了一个图形用户界面，它可以通过使用鼠标和键盘来设置 BIOS 参数。

使用 CLICK BIOS II ，用户可以改变 BIOS 设置，检测 CPU 温度，选择设备启动优先权并且查看系统信息，例如：CPU 名称，DRAM 容量，操作系统版本和 BIOS 版本。用户可以从备份中导入数据资料也可以与朋友分享导出数据资料。通过 CLICK BIOS II 连接英特网，用户可以在您的系统中浏览网页，检查 MAIL 和使用 LIVE Update 来更新 BIOS

## 进入设置

计算机加电后，系统将会开始POST(加电自检)过程。当屏幕上出现以下信息时，按<DEL> 键即可进入 CLICK BIOS II 界面:

**Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu**

**（按 DEL 键进入设定，按 F11 进入启动菜单）**

如果此信息在您做出反应前就消失了，而您仍需要进入Setup，请关机后再开机或按机箱上的Reset键，重启您的系统。您也可以同时按下<Ctrl><Alt>和<Delete>键来重启系统。

**注意**

*为了获得更好的系统性能，本章节每个BIOS目录下的项目描述都在不断的更新。因此，这些描述可能有些稍微的不同，仅供参考。*

## 概述

进入之后 CLICK BIOS II, 如下屏幕显示。




### 注意

*在此指南中的图片仅供参考，可能会因为你购买的产品有所差异。详细信息请参考系统的实际屏幕显示。*

▸**温度监测**

此区域显示了处理器和主板的温度。

▸**系统信息**

此区域显示时间，日期，CPU 名称，CPU 频率， DRAM 频率，DRAM 容量和 BIOS 版本。

▸**BIOS 菜单选择**

这些区域用来选择 BIOS 菜单。下列选项是可用的:

- **Setting** - 使用此菜单指定芯片组功能，启动设备的设置。
- **OC** - 此菜单包含频率和电压调整选项，增加频率可能获得更好的性能，然而，高频率和高温可能导致不稳定。我们不建议普通用户超频。
- **ECO** - 此菜单与节能设置相关联。
- **BROWSER** - 此功能用来进入 MSI Winki 网页浏览。
- **UTILITIES** - 此菜单包含备份和升级功能。

- **SECURITY** - 此安全菜单用来防止未经许可而做任意更改的设置。您可以使用这些安全功能来保护您的系统。

**▸启动设备优先权栏**

你可以移动设备图标来改变启动设备优先权。

**▸启动菜单**

此按钮用来打开一个启动菜单。点击此选项迅速从设备中启动系统。

**▸模式选项**

此功能允许您预先导入节能或超频功能。

**▸菜单显示**

此区域提供了 BIOS 设置菜单，允许您更改参数。

**▸语言**

此项允许您选择 BIOS 设置语言。

## 启动设备优先权栏

此状态栏显示了启动设备的优先权，高亮的图片表示设备是可用的。




高优先级 ——————→ 低优先级

按住图标后左右拖曳来指定启动优先权。

## 子菜单

如果您看到指示箭头符号出现在某些选项的左边，这表示包含附加选项的子菜单可从这些选项中展开。您也可使用控制键位以高亮显示选区并按<Enter>以唤出子菜单或则双击左鼠标按钮进入子菜单。如果您要返回到上级菜单，请按<Esc>键位或右击鼠标按钮。

## 主题帮助

主题帮助屏幕列出了相应的指导键的使用。您可在任一菜单中按<F1>以唤出此幕。按<Esc>以退出帮助屏幕。

## 操作

CLICK BIOS II 允许您用鼠标和键盘控制 BIOS 设置。下表列出并描述了热键和鼠标操作。

| 热键 | 鼠标 | 描述 |
|---|---|---|
| <↑↓→← > |  移动光标 | 选择选项 |
| <Enter> |  点击/双击鼠标左键 | 选择图标/ 区域 |
| <Esc> |  点击鼠标右键 | 跳转到退出菜单或从子菜单返回上一个菜单 |
| <+> | | 增加选项数值或更改数值 |
| <-> | | 减少选项数值或更改数值 |
| <F1> | | 主题帮助 |
| <F4> | | CPU规格 |
| <F5> | | 进入Memory-Z |
| <F6> | | 载入优化设置默认值 |
| <F8> | | 从 USB 驱动载入超频参数 |
| <F9> | | 超频参数保存到 USB 驱动中 |
| <F10> | | 保存更改并重新启动 |
| <F12> | | 截图保存到 FAT/FAT32 USB 驱动中 |

## 超频菜单

此菜单为想要对主板超频的高级用户提供。




**注意**

- *仅建议高级用户手动超频您的电脑。*
- *超频没有任何保障，不正确的操作可能导致保修无效或严重损坏您的硬件。*
- *如果您对超频不熟悉，我们建议您使用易超频的OC Genie选项。*

▸**Current CPU/ DRAM Frequency**
此项用于显示当前 CPU 和内存的频率。只读。

▸**CPU Base Frequency [10KHz]**
此项允许您设置 CPU 主频 (单位赫兹)。您可以通过调整数值来对 CPU 进行超频。请注意我们无法保证超频动作。

▸**Adjust CPU Ratio**
此项用来控制决定处理器时钟频率的乘数。此项仅在处理器支持此功能时可用。

▸**Adjusted CPU Frequency**
此项显示已调整的CPU频率。只读。

▸**Adjust CPU Ratio in OS**
开启此选项，它将允许您通过使用MSI控制中心来改变在操作系统中的CPU倍频。

▸ **Internal PLL Overvoltage**
此项用来调整 PLL 电压。

▸ **EIST**
改进的Intel SpeedStep技术允许您设定微处理器在电池或 AC交流电源下的性能水平。此项仅在您安装的 CPU 支持 speedstep 技术的情况下才出现。

▸ **Intel Turbo Boost**
开启或关闭 Intel Turbo Boost ，它会自动提升高于额定规格的 CPU 性能。(当应用程序需要处理器达最高性能状态时。)

▸ **Enhanced Turbo**
CPU 此特性得到显著增加。它允许所有CPU内核速度增加到Intel Turbo Boost技术的最大频率。

▸ **My OC Genie**
此项用来选择是否 OC Genie 参数由用户来制定。设置为[Default]，OC Genie 将使用默认的超频相关参数对系统超频。 选择 [Customize] 允许您配置下列相关的 “My OC Genie option” 子菜单，手动来设定 OC Genie。

▸ **My OC Genie option**
按<Enter>进入子菜单。

▸ **My OC Genie GT Overclocking**
此项允许您为OC Genie功能开启/关闭板载显卡超频。

▸ **My OC Genie GT Ratio**
此项允许您为OC Genie功能定义 GT 比率。

▸ **Adjusted My OC Genie GT Frequency**
当 OC Genie 开启时，此项显示 iGPU 频率。只读。

▸ **DRAM Reference Clock**
此项允许您为 CPU 定义内存基准时钟。请注意我们无法保证超频动作。

▸ **DRAM Frequency**
此项允许您调整内存频率。请注意我们无法保证超频动作。

▸ **Adjusted DRAM Frequency**
此项显示已调整 DRAM 频率。只读。

▸ **DRAM Timing Mode**
选择内存时序是否被内存模组的 SPD (Serial Presence Detect) EEPROM控制。设置为 [Auto] 开启内存时序选项，BIOS 根据在 SPD 中的配置设置下面的” Advance DRAM Configuration”子菜单选项。选择 [Link] 或 [Unlink] 允许用户配置内存时序和手动设置下列相关 “Advance DRAM Configuration” 子菜单。

▸ **Advanced DRAM Configuration**
按<Enter>进入子菜单。

▸ **Command Rate**
此项用来控制 DRAM 命令速度。

▸ **tCL**
此项控制行位址信号（CAS）延迟，它决定SDRAM接收读取指令后，开始进行读取前的延迟时间（在时钟周期内）。

▸ **tRCD**
此项设定列位址(RAS)到行位址(CAS)和信号之间的延迟时间。时序数越少，DRAM 的效能越好。

▸ **tRP**
此项控制列位址 (RAS)预充电的时序。若无足够时间，让列位址在 DRAM 更新之前预充电，更新可能会不完全，而且 DRAM 可能漏失资料。此项仅适用于系统安装同步动态随机存取内存时。

▸ **tRAS**
此设置决定了 RAS 由读取到写入内存所需时间。

▸ **tRFC**
此设置决定了 RFC 由读取到写入内存所需时间。

▸ **tWR**
最后一次写操作和下一次开始预充电操作之间的最小时间间隔，允许感觉线路恢复核心数据。

▸ **tWTR**
最后一次有效写操作和下一次开始读操作之间的最小时间间隔。允许 I/O 在读命令开始前超速感觉线路。

▸ **tRRD**
此项指定不同内存块active-to-active的延迟。

▸ **tRTP**
此项指定读指令和预充电之间的时间间隔。

▸ **tFAW**
此项用来设置 tFAW (four activate window delay) 时序。

▸ **tWCL**
此项用来设置 tWCL (Write CAS Latency) 时序。

▸ **tCKE**
此项用来设置 tCKE 时序。

▸ **tRTL**
此项用来设置 tRTL 时序。

▸**Advanced Timing Configuration**
按 <Enter> 键进入子菜单。您可以为每个通道设定内存时序。

▸**tRRDR**
Read-Read 不同的 Rank, 相同的 DIMM。

▸**tRRDD**
Read-Read 不同的 Rank。

▸**tWWDR**
Write-Write 不同的 Rank，相同的 DIMM。

▸**tWWDD**
Write-Write 不同的 Rank。

▸**tRWDRDD**
Read-Write 不同的 Rank 相同或不同的 DIMM。

▸**tWRDRDD**
Write-Read 不同的 Rank 相同或不同的 DIMM。

▸**tRWSR**
Read-Write 相同的 Rank。

▸**MRC Fast Boot**
此项用来开启/关闭 MRC 快速启动。

▸**GT OverClocking**
此项允许您开启/ 关闭板载显卡超频。

▸**GT Ratio**
此设置控制板载显卡频率的倍频，使得板载显卡可以在不同频率组合下运行。

▸**Adjusted GT Frequency**
此项显示 iGPU 频率。只读。

▸**Spread Spectrum**
此功能可以降低 脉冲发生器所产生的 EMI (电磁干扰) 。

**注意**

- *如果您没有任何EMI方面的问题，要使系统获得最佳的稳定性和性能，请设置为[Disabled]。但是，如果您被EMI所干扰的话，请选择Spread Spectrum(频展)的值，以减少EMI。*
- *Spread Spectrum (频展) 的值越高，EMI会减少，系统的稳定性也相应的降低。要为Spread Spectrum (频展) 设定一个最合适的值，请参考当地的EMI规章。*
- *当您超频时,请关闭 Spread Spectrum (频展)，因为即使一个很微小峰值漂移也会引入时钟速率的短暂推动，这样会导致您超频的处理器锁死。*

▸CPU Core OCP Expander
此项用来扩大 CPU 过电流保护的限制。扩大值越高 CPU 保护的越少。因此，如有需要请仔细调整 CPU 电压。

▸CPU Core Engine Speed
此项允许您增强PWM工作速率以稳定CPU内核电压并且最大范围的减低波段范围。增强 PWM 工作速率将导致MOSFET的温度更高。因此在增加速率之前请提前为MOSFET做好冷却方案。

▸CPU Core Voltage/ CPU I/O Voltage/ DRAM Voltage/ GPU Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU PLL Voltage/ DDR_VREF_CA_A/ DDR_VREF_CA_B/ DDR_VREF_DA_A/ DDR_VREF_DA_B/ PCH 1.05
此项用来调整电压。

▸Current CPU Core Voltage/ Current CPU I/O Voltage/ Current DRAM Voltage/ Current GPU Voltage
此项显示当前CPU/ CPU I/O/ DRAM/ GPU 电压。只读。

▸Overclocking Profiles
按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
按 <Enter> 键进入子菜单。

▸Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
在此项输入一个名称。

▸Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
保存当前超频设置到所选配置文件的ROM中。

▸Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
从 ROM 中导入或清除已存储的配置文件设置。

▸OC Profile Save to USB
保存当前超频设置到U盘中。

▸OC Profile Load from USB
从U盘中导入已存储的设置。

▸CPU Specifications
按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示您CPU所有键的属性。您也可以通过按[F4]在任何时间访问此信息。按 <Enter> 进入子菜单。

▸CPU Technology Support
按<Enter>进入子菜单。此子菜单显示已安装技术。只读。

▸ MEMORY-Z

按<Enter>进入子菜单。此子菜单高亮显示DIMM所有设置和时序。此信息将因型号而异。只读。您也可以通过长按 [F5] 来访问此信息。按回车键进入子菜单。

▸ DIMM1~2 Memory SPD

按<Enter>进入子菜单，此子菜单显示已安装内存信息。

▸ CPU Features

按<Enter>进入子菜单。

▸ Active Processor Cores

此项用来选择活跃处理器内核数目。

▸ Limit CPUID Maximum

此项用于为旧操作系统限制列出的处理器速度。

▸ Execute Disable Bit

此功能可以阻止某些类的恶意的"缓冲区溢出"攻击您的系统。建议您一直设置开启。

▸ Intel Virtualization Tech

此项用来启用/禁用英特尔虚拟技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸ Intel VT-D Tech

此项用来启用/禁用英特尔 VT-D 技术。要获得更多信息请访问英特尔官方网站。

▸ Power Technology

此项允许您选择 Intel Dynamic Power 技术模式。

▸ C1E Support

开启此项减少空闲时CPU能耗。并非所有的处理器支持增强停机状态(C1E)。

▸ OverSpeed Protection

此功能可以监视当前的CPU频率和它的能耗。如果它超过一定水平，处理器自动降低它的时钟频率。如果您想对您的CPU超频，请设置此项为[Disabled]。

▸ Intel C-State

C-state是一种电源管理状态。当CPU空闲时，它有效地减少处理器供电。

▸ **Package C State limit**
此项允许您设置C-state模式。

▸ **Long duration power limit (W)**
此项用来调整长时间的TDP电源限制。

▸ **Long duration maintained (s)**
此项用来调整长时间TDP电源限制的维持时间。

▸ **Short duration power limit (W)**
此项用来调整短时间的TDP持续时间的电源限制。

▸ **Primary/ Secondary Plane Current limit (A)**
此项允许调整 CPU (第一平台)/ iGPU (第二平台) 供电模组的TDP限制。

▸ **Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)**
这些选项允许您为智能加速调整CPU(第一平台）/iGPU(第二平台）的Turbo功耗限制。

▸ **1/2/3/4-Core Ratio Limit**
此项显示CPU的 1/2/3/4 内核倍频限制。

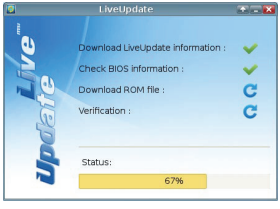
## 使用 Live Update 更新 BIOS

此章节告诉您在进入操作系统之前如何通过使用Live Update工具更新BIOS。当连接英特网时，Live Update 将自动更新 BIOS 。下列教您如何使用 Live Update 工具更新 BIOS:

1. 在 BIOS UTILITIES 菜单中( Winki 必须先安装好)。点击 Live Update 按钮  。




2. 如有必要，Setup 连接可通过点击设置按钮  。
3. 点击下一个按钮  。
4. Live Update 将自动检测 BIOS 版本并下载相关文件。




5. 点击确认按钮  来更新 BIOS。




**注意**

*如果系统运行良好请不要更新 BIOS 。*

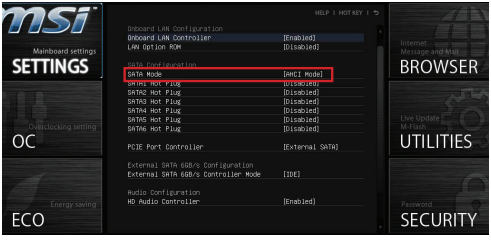
# 安装 Windows XP 说明

此部分将描述在 IDE 或 AHCI 模式下如何安装Windows XP。

## 在 IDE 模式下安装 Windows XP

在安装 Windows XP 时，您将失败并遭遇蓝屏，因为它本身并不支持在 AHCI 模式下的存储设备上安装。如果您仍然想安装 Windows XP 做为操作系统，请按以下步骤改变 BIOS 选项。

1. 参照 BIOS SETUP 章节进入 BIOS。
2. 找到 SETTINGS → Integrated Peripherals → SATA Mode。




3. 设置此项为 IDE 模式。
4. 选择 SETTINGS → Save & Exit → Save changes and reboot。
5. 安装 Windows XP 操作系统。

## 在 AHCI 模式下安装 Windows XP

如果您想要在 AHCI 模式下安装 Windows XP 做为操作系统,请首先为 Windows XP 安装 AHCI 驱动。

**创建 Intel AHCI 驱动盘**

请根据以下步骤独自制作一个 “Intel® AHCI 驱动”

- 在 DVD-ROM 驱动中插入 MSI DVD 光盘。
- 在安装界面中点击 “Browse CD”。
- 从 \\Storage\Intel\PCH 7\f6flpy-x86 或 f6flpy-x64 复制所有内容到一个格式化的软盘中。
- 完成制作驱动软盘。

**注意**

*您可以下载驱动从*

*http://download3.msi.com/files/downloads/dvr_exe/intel7x_rst_floppy_mb.zip*

**安装 Windows XP 操作系统:**

请根据下列步骤:

1. 进入 BIOS,设置 SATA Mode 为 AHCI Mode，保存，退出并重启。
2. 确保 USB 软驱已经连接到计算机上。
3. 安装 Windows XP。当 Windows 安装界面出现 “Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver....” 信息时，按下 “F6” 键。
4. 在软驱中插入包含 AHCI 驱动的软盘.
5. 当下一个屏幕出现，按 ”S” 键得到详细的外接设备的列表。
6. 从提供的列表中，选择 intel 7 Series/C216 Chipset Family SATA Controller。
7. 安装屏幕上的说明步骤完成安装。

# 产品中有毒有害物质或元素名称及含量

## 根据中国<电子信息产品污染控制管理办法>

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电池 (Battery) | X | O | O | O | O | O |
| 电缆/ 连接器 (Cable/ Connector) | X | O | O | O | O | O |
| 机箱/ 其它 (Chassis/ Other) | X | O | O | O | O | O |
| 光盘驱动器 (如CD, DVD等) (Optical Disk Driver) | X | O | O | O | O | O |
| 硬盘驱动器 (Hard Disk Driver) | X | O | O | O | O | O |
| 印刷电路部件 (PCAs)* | X | O | O | O | O | O |
| 输出输入设备 (如Mouse, Keyboard等) (I/O Device) | X | O | O | O | O | O |
| 液晶显示屏 (LCD Panel) | X | X | O | O | O | O |
| 内存条 (Memory) | X | O | O | O | O | O |
| 处理器和散热器 (Processor and Heatsink) | X | O | O | O | O | O |
| 软件 (如CD、DVD等) (Media) | O | O | O | O | O | O |
| 电源 (Power Supply) | X | O | X | O | O | O |
| 遥控器 (Remote Control) | X | O | O | O | O | O |
| 扬声器 (Speakers) | X | O | O | O | O | O |
| 电视接收器 (TV Tunner) | X | O | O | O | O | O |
| 网络摄像头 (Web Camera) | X | O | O | O | O | O |
| 无线网卡 (Wireless Card) | X | O | O | O | O | O |

- *印刷电话部件包括所有印刷电路板(PCB)及其离散组件、IC。
- 上述有毒有害物质或元素清单会依产品出货现况之部件差异而有所增减。
- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合EU RoHS要求。
- 本产品在中国销售之电子讯息产品都必须遵守中国<电子讯息产品污染控制要求>标准贴上环保使用期限EPUP (Environmental Protection Use Period)标签。
- 本产品使用之环保使用期限EPUP卷标符合中国-电子信息产品环保期限使用通则(SJ/Z 11388-2009)标示之要求（请参考下图EPUP卷标图标实例，标示内部之编号适用于各指定产品。）

